



msi™

Z77A-GD55/ Z75A-GD55 series

MS-7751 (v1.x) Mainboard

Europe version

G52-77511XB

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
- Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
- VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
- ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
- iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V1.0	First release	2011/12
V1.1	Update specification	2012/02

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: ***http://www.msi.com/service/download***
- Contact our technical staff at: ***http://support.msi.com***

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has been dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.
- DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Battery Information



European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

廢電池請回收

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI EMI 聲明

警告使用者:

這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

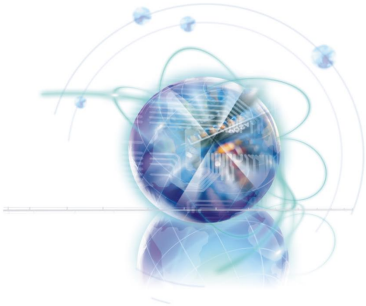
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

CONTENTS

Copyright Notice ii
Trademarks ii
Revision History ii
Technical Support iii
Safety Instructions iii
FCC-B Radio Frequency Interference Statement iv
Battery Information v
Chemical Substances Information v
BSMI EMI 聲明 v
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement vi
English En-1
- Mainboard Specifications En-2
- Connectors Quick Guide En-4
- Back Panel Quick Guide En-6
- CPU (Central Processing Unit) En-8
- Mounting Screw Holes En-12
- Power Supply En-13
- Memory En-14
- Expansion Slots En-16
- Internal Connectors En-17
- Buttons En-25
- Jumpers En-27
- LED Status Indicators En-28
- BIOS Setup En-29
- Software Information En-40

Deutsch De-1
- Spezifikationen De-2
- Anschlussübersicht De-4
- Rücktafel-Übersicht De-6
- CPU (Prozessor) De-8
- Schraubenlöcher für die Montage De-12
- Stromversorgung De-13
- Speicher De-14
- Erweiterungssteckplätze De-16
- Interne Anschlüsse De-17
- Tasten De-25

Steckbrücken De-27
LED Statusanzeige De-28
BIOS Setup De-29
Software-Information De-41
Français Fr-1
Spécifications Fr-2
Guide Rapide Des Connecteurs Fr-4
Guide rapide du panneau arrière Fr-6
Trous Taraudés de Montage Fr-12
Connecteurs d'alimentation Fr-13
Mémoire Fr-14
Emplacements d'extension Fr-16
Connecteurs internes Fr-17
Boutons Fr-25
Cavaliers Fr-27
Indicateurs de Statut LED Fr-28
Réglage BIOS Fr-29
Information Logiciel Fr-40
Русский Ru-1
Характеристики системной платы Ru-2
Краткое руководство по разъемам Ru-4
Разъемы на задней панели Ru-6
CPU (Центральный процессор) Ru-9
Отверстия под установочные винты Ru-13
Электропитание Ru-14
Память Ru-15
Слоты расширения Ru-17
Разъемы Ru-18
Кнопки Ru-26
Перемычки Ru-28
Световые индикаторы Ru-29
Настройка BIOS Ru-30
Сведения о программном обеспечении Ru-42



English

Z77A-GD55/ Z75A-GD55 Series

Mainboard Specifications

Processor Support

- 3rd Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors in an LGA 1155 socket
  (For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset

- Intel® Z77/ Z75 chipset

Memory Support

- 4x DDR3 DIMMs support DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)
- Supports Dual-Channel mode
  (*OC = OverClocking, for more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

- Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Intel® 82579V

Audio

- Integrated HD audio codec by Realtek® ALC892
- 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA

- 2x SATA 6Gb/s ports
  - (SATA1~2) by Intel® Z77/ Z75
- 4x SATA 3Gb/s ports
  - (SATA3~6) by Intel® Z77/ Z75

RAID

- SATA1~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77/ Z75

USB 3.0

- 2x USB 3.0 rear IO ports by Intel® Z77/ Z75
- 1x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77/ Z75

Multi-GPU

- Supports ATI® CrossFire™ Technology
- Supports NVIDIA® SLI™ Technology

Connectors & Buttons

- Back panel
  - 1x PS/2 keyboard/ mouse port
  - 1x Clear CMOS button
  - 1x Coaxial S/PDIF-out port
  - 1x Optical S/PDIF-out port
  - 4x USB 2.0 ports
  - 2x USB 3.0 ports
  - 1x LAN port
  - 6x audio ports
  - 1x HDMI® port**, supporting a maximum resolution of 1920x1200
  - 1x DVI-D port**, supporting a maximum resolution of 1920x1200
  - 1x VGA port**
  - ** This platform supports dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI, DVI+VGA or VGA+HDMI).
- On-Board
  - 3x USB 2.0 connectors
  - 1x USB 3.0 connector
  - 1x TPM Module connector
  - 1x Front Panel Audio connector
  - 1x Chassis Intrusion connector
  - 1x Voice Genie connector (optional)
  - 1x MultiConnect Panel connector (optional)
  - 1x V-Check Points Set (optional)

Slots

- 2x PCIe 3.0 x16 slots
- 1x PCIe 2.0 x16 slot
  - PCI_E7 supports up to PCIe 2.0 x4 speed (when PCI_E3 or PCI_E6 is empty) or PCIe 2.0 x2 speed (when PCI_E3 or PCI_E6 is installed).
- 4x PCIe 2.0 x1 slots

Form Factor

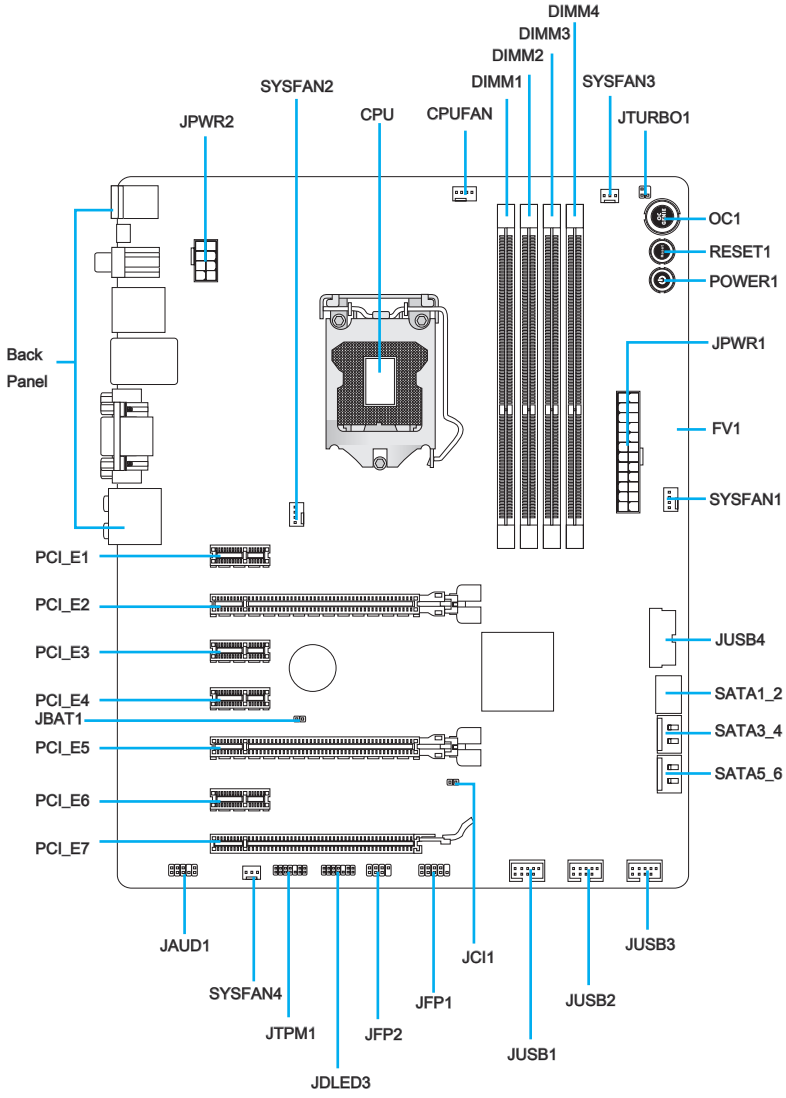
- ATX (30.5 cm X 24.5 cm)

Mounting Screw Holes

- 9x mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php

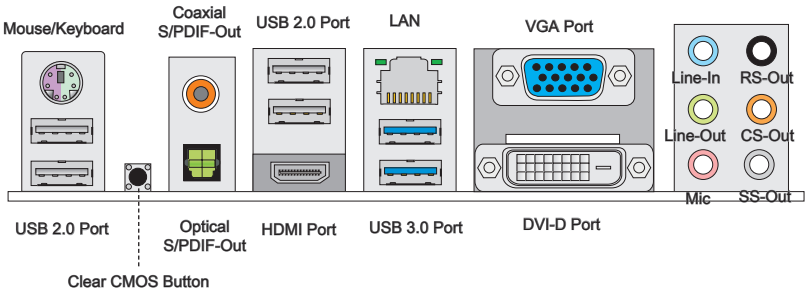
Connectors Quick Guide



Connectors Reference Guide

Port Name	Port Type	Page
Back Panel		En-6
CPU	LGA1155 CPU Socket	En-8
CPUFAN,SYSFAN1~4	Fan Power Connectors	En-18
DIMM1~4	DDR3 Memory Slots	En-14
FV1	Voltage Checkpoints Connector	En-24
JAUD1	Front Panel Audio Connector	En-19
JBAT1	Clear CMOS Jumper	En-27
JCI1	Chassis Intrusion Connector	En-21
JDLED3	Voice Genie Connector	En-22
JFP1, JFP2	Front Panel Connectors	En-19
JPWR1	ATX 24-pin Power Connector	En-13
JPWR2	ATX 8-pin Power Connector	En-13
JTPM1	TPM Module connector	En-22
JTURBO1	MultiConnect Panel Connector	En-23
JUSB1~3	USB 2.0 Expansion Connectors	En-20
JUSB4	USB 3.0 Expansion Connector	En-21
OC1	OC Genie Button	En-25
PCI_E2, 5, 7	PCIe x16 Expansion Slots	En-16
PCI_E1, 3, 4, 6	PCIe x1 Expansion Slots	En-16
POWER1	Power Button	En-26
RESET1	Reset Button	En-26
SATA1~2	SATA 6Gb/s Connectors	En-17
SATA3~6	SATA 3Gb/s Connectors	En-17

Back Panel Quick Guide



▸ **Mouse/Keyboard**

A combination PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

▸ **Clear CMOS Button**

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system configuration, press the button to clear the data.

▸ **Coaxial S/PDIF-Out**

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an coaxial cable.

▸ **Optical S/PDIF-Out**

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

▸ **USB 2.0 Port**

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other USB 2.0-compatible devices.

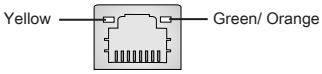
▸ **USB 3.0 Port**

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Important

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is used, it must be USB 3.0 compliant.

▸LAN



The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).

LED	Color	LED State	Condition
Left	Yellow	Off	LAN link is not established.
		On(Steady)	LAN link is established.
		On(flashing)	The computer is communicating with another computer on the network.
Right	Green	Off	10 Mbits/sec data rate
		On	100 Mbits/sec data rate
	Orange	On	1000 Mbits/sec data rate

▸HDMI Port

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.

▸VGA Port

The DB15-pin female connector is provided for monitor.

▸DVI-D Port

The DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) connector can be connected to a LCD monitor, or a CRT monitor with an adapter. To connect a monitor, please refer to the monitor's manual for more information.

Important

This platform supports dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI, DVI+VGA or VGA+HDMI).

	HDMI+DVI	DVI+VGA	VGA+HDMI
Extend mode (Extend the desktop to the second monitor)	○	○	○
Clone mode (Two monitors have the same screen)	○	○	○

▸Audio Ports

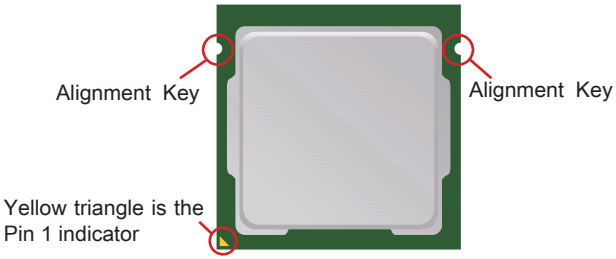
These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function of the connector.

- Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
- Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
- Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.
- Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.

CPU (Central Processing Unit)

Introduction to the LGA 1155 CPU

The surface of the LGA 1155 CPU has two alignment keys and a yellow triangle to assist in correctly lining up the CPU for mainboard placement. The yellow triangle is the Pin 1 indicator.



Important

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and mainboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

When replacing the CPU, always turn off the system's power supply and unplug the power supply's power cord to ensure the safety of the CPU.

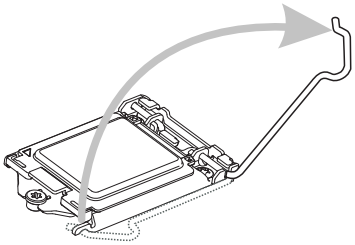
Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

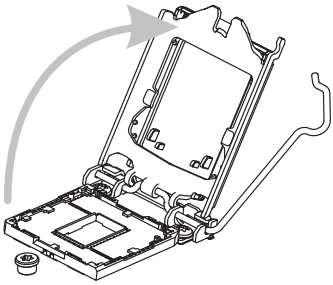
CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both the CPU and the mainboard.

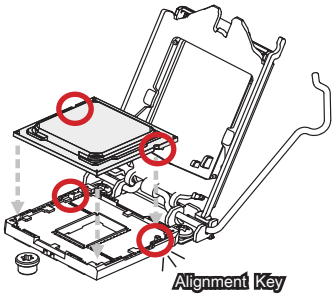
1. Unhook and lift the loading lever to the fully open position.



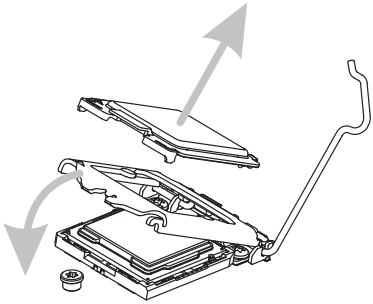
2. The loading plate should automatically lift up as the loading lever is pushed to the fully open position. **Do not touch any of the CPU socket pins.**



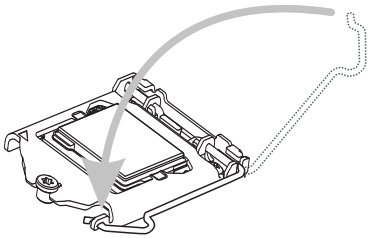
3. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to hold the CPU by the base with the metal contacts facing downward. The alignment keys on the CPU will line up with the edges of the CPU socket to ensure a correct fit.



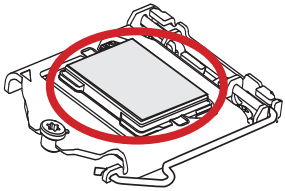
4. Close the loading plate and remove the plastic protective cap.



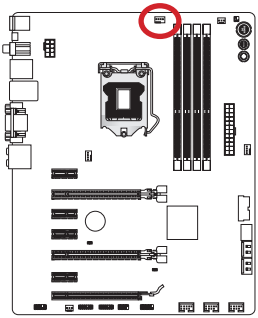
5. Inspect the CPU to check if it is properly seated in the socket. Press the loading lever down and lock it under the retention tab.



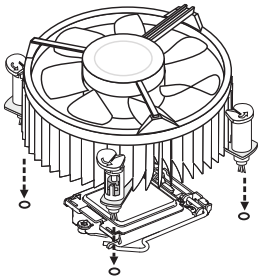
6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.



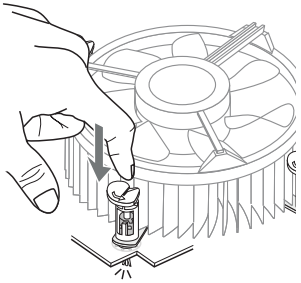
7. Locate the CPU fan connector on the mainboard.



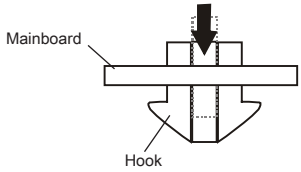
8. Place the heatsink on the mainboard with the fan's wires facing towards the fan connector and the hooks matching the holes on the mainboard.



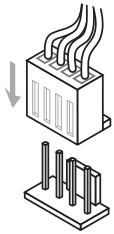
9. Push down on the heatsink until the four clips get wedged into the holes on the mainboard. Press the four hooks down to fasten the cooler. As each hook locks into position a click should be heard.



10. Inspect the mainboard to ensure that the clip-ends have been properly locked in place.



11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the mainboard.

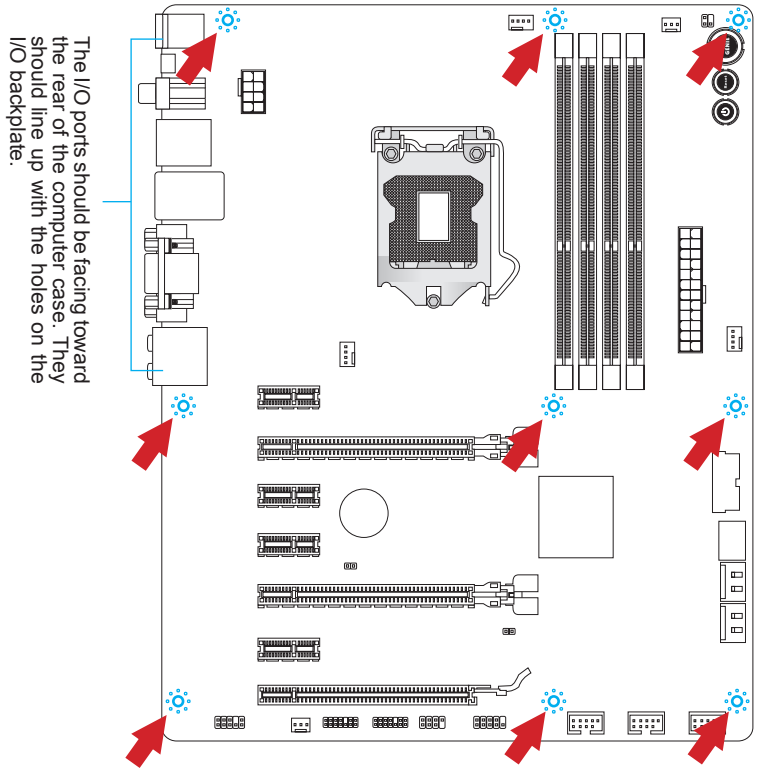


Important

- *Do not touch the CPU socket pins.*
- *Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before booting your syste.*
- *Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap.*
- *Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details about CPU cooler installation.*

Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for an mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an I/O back plate that came with the computer case, please replace it with the I/O backplate that came with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting plate's mounting stands with the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown below. For more information, please refer to the manual that came with the computer case.



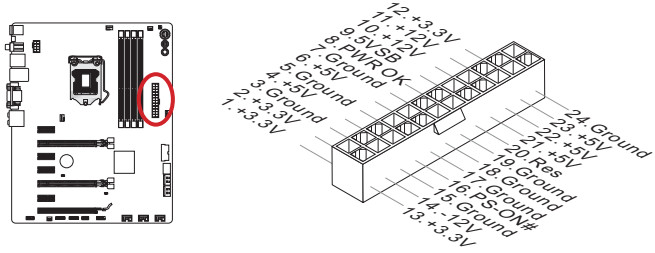
Important

- *Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.*
- *To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.*
- *Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.*

Power Supply

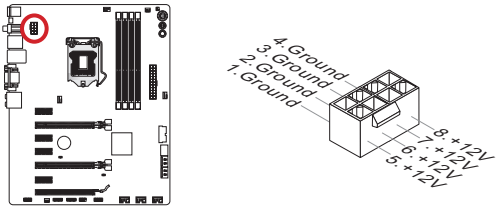
JPWR1: ATX 24-pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be hooked on the mainboard's power connector.



JPWR2: ATX 8-pin Power Connector

This connector provides 12V power to the CPU.

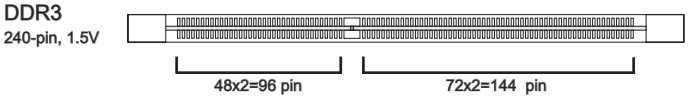


Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the mainboard.

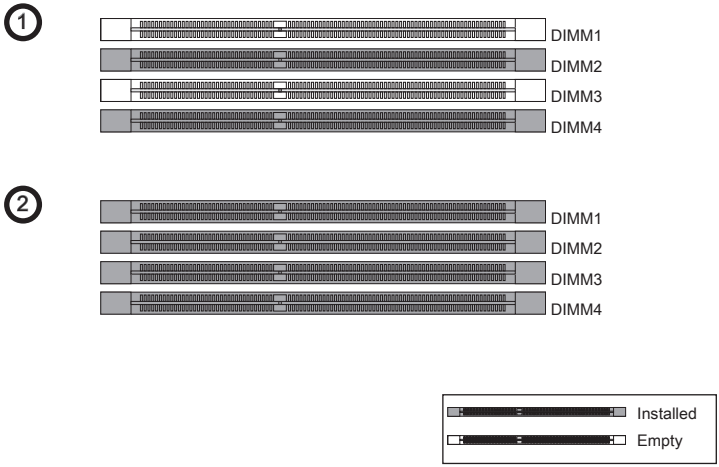
Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report



Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel mode.

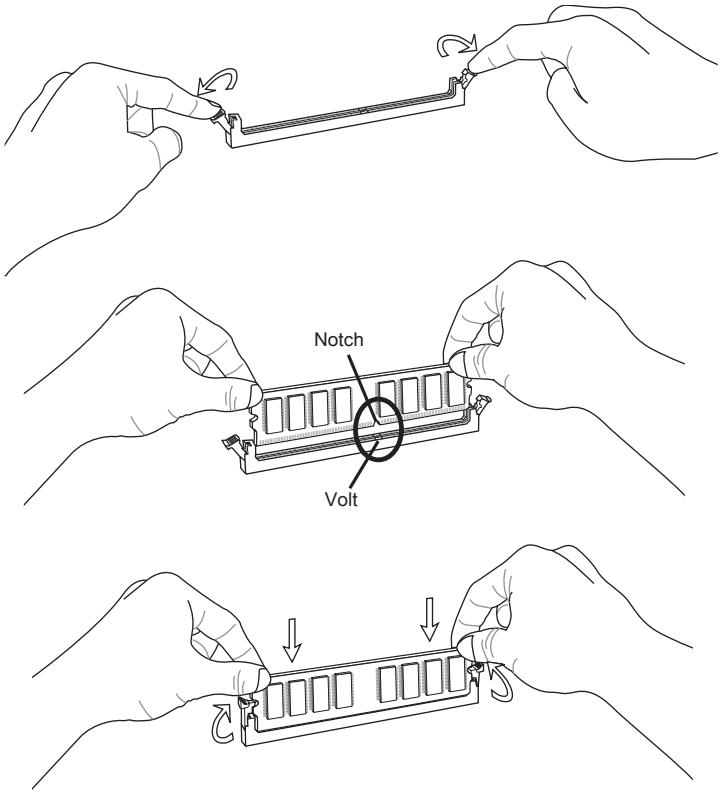


Important

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM slots.*
- *To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density in Dual-Channel mode.*
- *Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 31+ GB of memory (not full 32 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.*

Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically insert the memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.
2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seat and an audible click should be heard.
3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot's side clips.

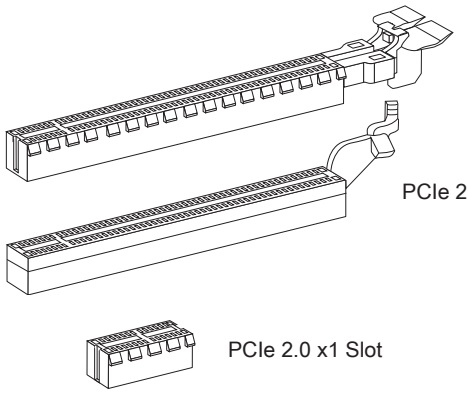


Expansion Slots

This mainboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graphics or audio cards.

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) Slot

The PCIe slot supports the PCIe interface expansion card.



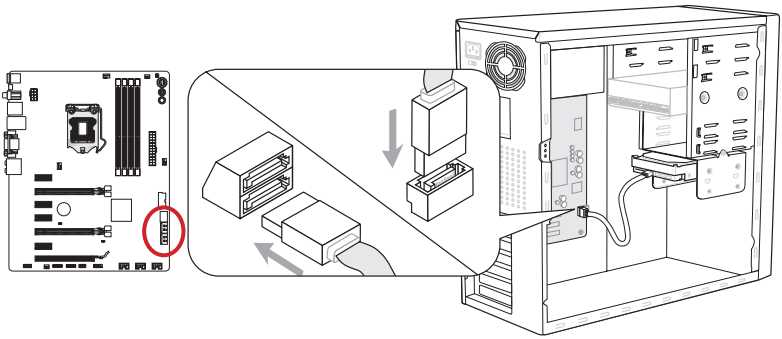
Important

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

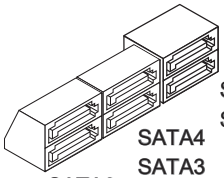
Internal Connectors

SATA1~6: SATA Connector

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).



* The MB layout in this figure is for reference only.



SATA1~2 (6Gb/s, by Intel® Z77/ Z75)

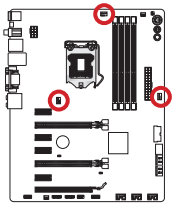
SATA3~6 (3Gb/s, by Intel® Z77/ Z75)

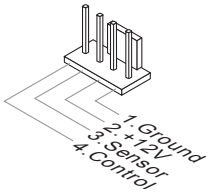
Important

- *Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD / Blu-Ray). Please refer to the device's manual for further information.*
- *Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs, and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came with your computer case or your SATA device for further installation instructions.*
- *Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.*
- *SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space saving purposes.*

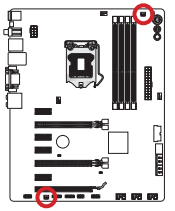
CPUFAN, SYSFAN1~4: Fan Power Connectors

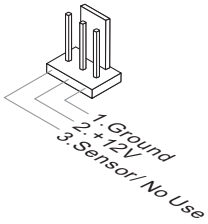
The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available system fan connector.





CPUFAN/ SYSFAN1/ SYSFAN2





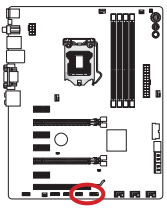
SYSFAN3/ SYSFAN4

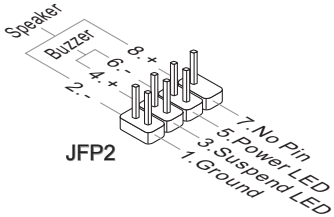
Important

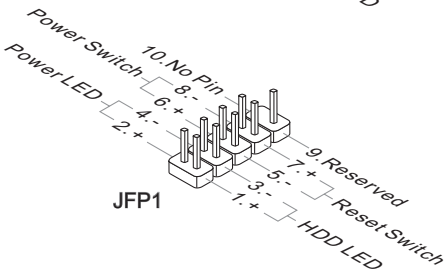
- *Please refer to your processor's official website or consult your vendor to find recommended CPU cooling fans.*
- *The CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2 connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Control Center II utility can be installed to automatically control the fan speeds according to the CPU's and system's temperature.*
- *If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters are available to connect a fan directly to a power supply.*
- *Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.*

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the mConnectors into the mainboard.





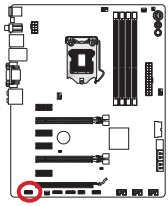


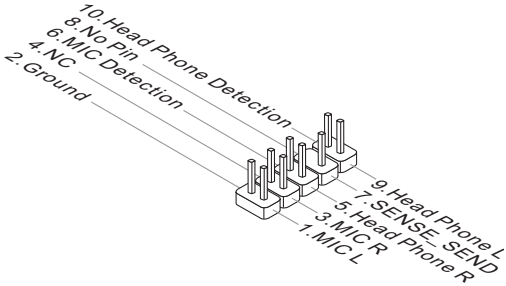
Important

- *On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to determine correct connector orientation and placement.*
- *The majority of the computer case's front panel connectors will primarily be plugged into JFP1.*

JAUD1: Front Panel Audio Connector

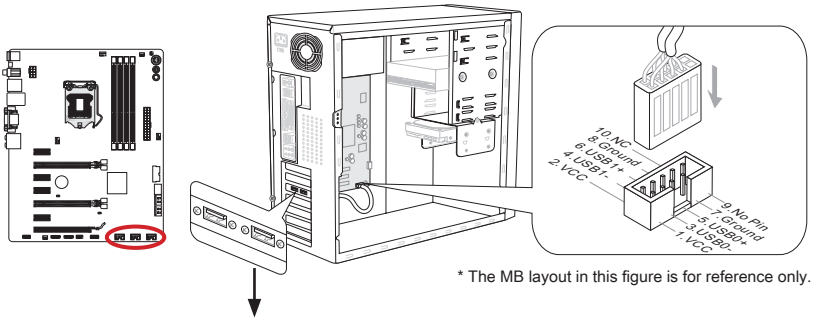
This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.





JUSB1~3: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.



* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 Bracket (optional)

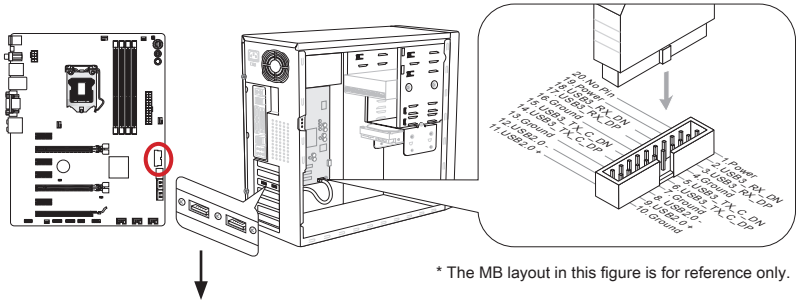
The JUSB1 **(red mark)** connector supports MSI's new SuperCharger technology which provides quicker USB charging of your cellular phone or other USB-powered devices. To enable this feature, please install the MSI SuperCharger application on your computer. When the SuperCharger application is turned on, the JUSB1 connector will convert data channels to extra power channels to quickly charge your connected device. Please note that when the SuperCharger application is turned on, data transmission and synchronization over the JUSB1 connector will not function. To enable the JUSB1 connector to function as a normal USB 2.0 connector, please turn off the SuperCharger application. When the computer is in stand-by or hibernation mode (S3/ S4/ S5) SuperCharger mode will automatically be enabled.

Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.*
- *SuperCharger Technology is only available on select MSI mainboard models. Please refer to the MSI website to check if your mainboard has SuperCharger technology.*
- *For iPad, JUSB1 **(red mark)** can still charge iPad in S3, S4, S5 state.*
- *We recommend that don't disconnect the device when you charge it in S1 state.*

JUSB4: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).



* The MB layout in this figure is for reference only.

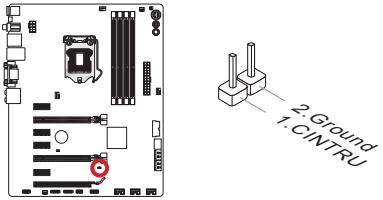
USB 3.0 Bracket (optional)

Important

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an optional USB 3.0 compliant cable.*

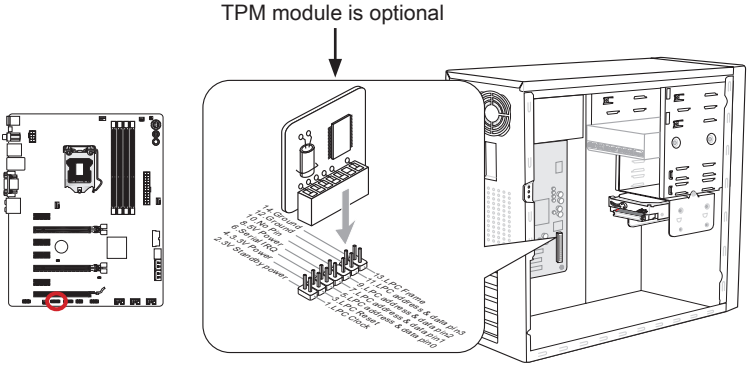
JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.



JTPM1: TPM Module connector

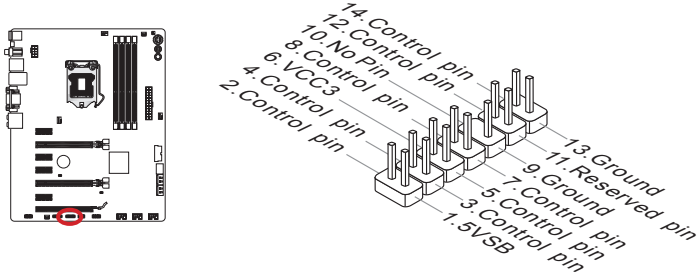
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.



* The MB layout in this figure is for reference only.

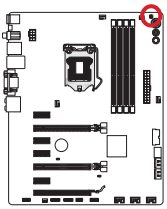
JDLED3: Voice Genie Connector (optional)

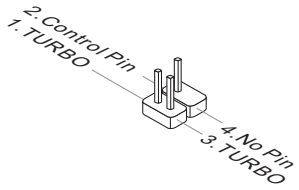
This connector is used to link to the voice control module (optional). Please refer to its user guide for more details and usages.



JTURBO1: MultiConnect Panel Connector (optional)

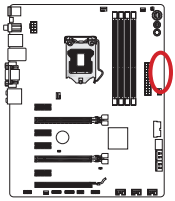
This connector is used to connect an optional front panel for controling the OC Genie and some additional functions. Please refer to its user guide for more details and usages.

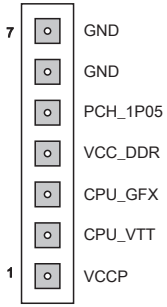




FV1: Voltage Checkpoints Connector (optional)

These voltage checkpoint are used to measure the current system voltages. A multimeter (not included) will be required to check voltages. To check the voltage, please use the included voltage checkpoint cables included in the mainboard package. Attach the positive lead of the multimeter to the voltage checkpoint cable and the negative lead to the ground connector.





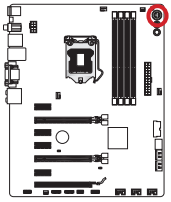
Point	Description
GND (pin 6, pin 7)	Ground
PCH_1P05 (pin 5)	PCH 1.5 voltage. The PCH voltage is the voltage supplied to the Platform Controller Hub.
VCC_DDR (pin 4)	Memory voltage. The DDR memory voltage is the voltage supplied to the DDR memory modules on the mainboard. Lower memory timings may require higher voltages to maintain system stability.
CPU_GFX (pin 3)	The CPU_GFX voltage is the voltage supplied to the integrated graphics processor located on the CPU.
CPU_VTT (pin 2)	CPU IO voltage (Uncore). The CPU IO voltage is the voltage supplied to the Uncore on the CPU. Higher overclocks may require a higher CPU IO voltage to maintain stability.
VCCP (pin 1)	CPU core voltage. The CPU voltage is the voltage suppoied to the CPU core. Higher overclocks may require higher CPU core voltages to maintain stability.

Buttons

The mainboard has numerous on-board buttons to control various functions. This section will explain how to change your mainboard's functions through the use of these on-board buttons.

OC1: OC Genie Button

This button is used to automatically overclock the system. Press this button once while the system is off to enable OC Genie. The button will lock remain depressed until it is pushed again to disable OC Genie. On the next boot, the OC Genie utility will automatically overclock the CPU settings to optimal performance values. To disable OC Genie, power off the system and press the OC Genie button again. The button will depress and the CPU configuration settings will return to normal values.



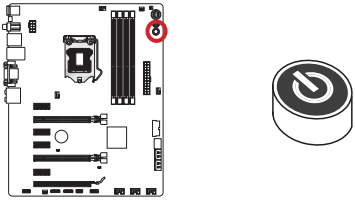


Important

- *Please install DDR3 1333 or faster memory and equip a better heatsink/cooler to use the OC Genie function.*
- *We do not guarantee the OC Genie overclocking range or the damages/risks caused by overclocking behavior.*
- *It is possible to disable the OC Genie function in the BIOS setup. Please refer to the BIOS section of the manual for instructions on how to turn off OC Genie from the BIOS.*
- *The usage of OC Genie is at the user's own risk. Overclocking is never guaranteed by MSI.*
- *To ensure successfully OC Genie usage, MSI components are recommended.*

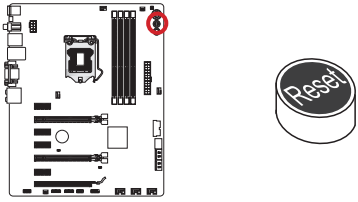
POWER1: Power Button

This button is use to turn-on and turn-off the system. Press the button once to turn-on or turn-off the system.



RESET1: Reset Button

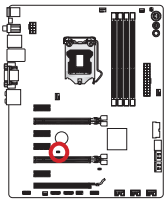
This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system.



Jumpers

JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.





Keep Data

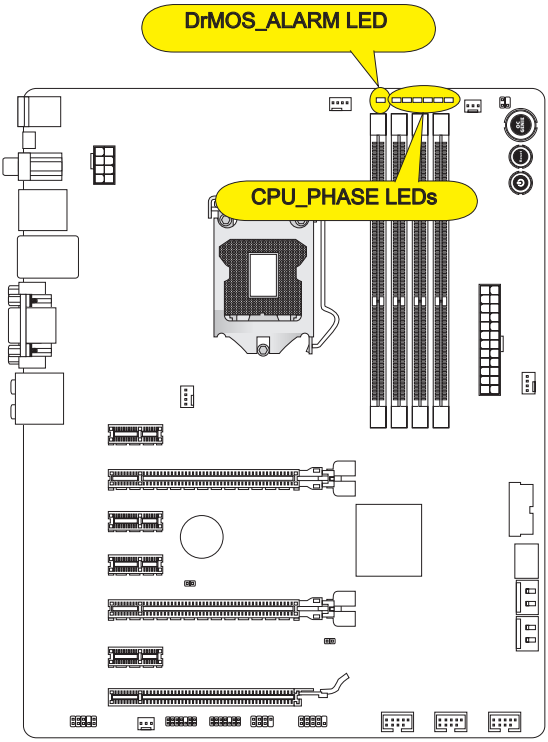


Clear Data

Important

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will damage the mainboard.

LED Status Indicators



CPU_PHASE LEDs

These LEDs will change according to CPU loading. The higher the power phase number, the more reliable the power flow to the processor.

DrMOS_ALARM LED

This LED will light red when DrMOS overheat.

BIOS Setup

Click BIOS II is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the Click BIOS II, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature, select the boot device priority and view system information such as the CPU name, DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users can browse the internet, check mail and live update your system.

Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

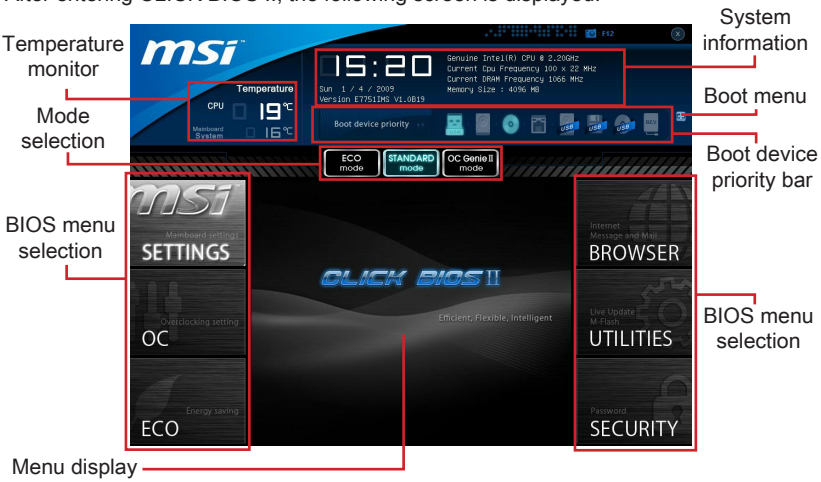
If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Important

The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

Overview

After entering CLICK BIOS II, the following screen is displayed.



Important

The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

▸ **Temperature monitor**

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

▸ **System information**

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity and the BIOS version.

▸ **BIOS menu selection**

These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

- **SETTINGS** - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot device.
- **OC** - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments. Increasing the frequency can get better performance, however high frequency and heat can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
- **ECO** - This menu is related to energy-saving settings.
- **BROWSER** - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
- **UTILITIES** - This menu contains utilities for backup and update.
- **SECURITY** - The security menu is used to keep unauthorized people from making any changes to the settings. You can use these security features to protect your system.

▸ **Boot device priority bar**

You can move the device icons to change the boot priority.

▸ **Boot menu**

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the device instantly.

▸ **Mode selection**

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

▸ **Menu display**

This area provides BIOS setting menu that allows you to change parameters.

Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The light icons indicate that the devices are available.

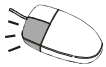


High priority ⟶ Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.

Operation

Click BIOS II allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key	Mouse	Description
<↑ ↓ →← >	 Move the cursor	Select Item
<Enter>	 Click/ Double-click the left button	Select Icon/ Field
<Esc>	 Click the right button	Jump to the Exit menu or return to the previous from a submenu
<+>		Increase the numeric value or make changes
<->		Decrease the numeric value or make changes
<F1>		General Help
<F4>		CPU Specifications
<F5>		Enter Memory-Z
<F6>		Load optimized defaults
<F10>		Save Change and Reset
<F12>		Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive

Sub-Menu

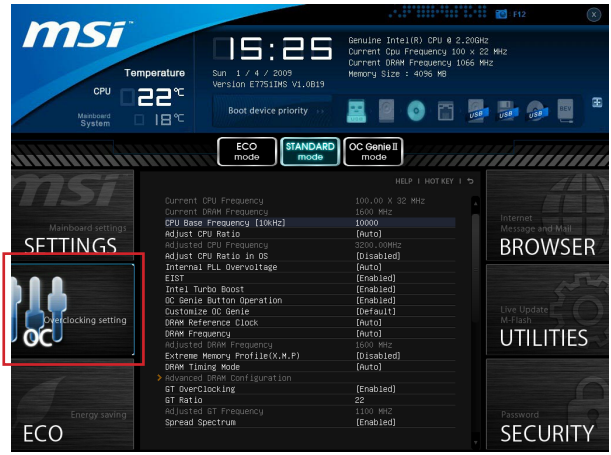
An arrow symbol appears to the left of certain fields that means it contains a sub-menu. A sub-menu contains additional options for a field parameter. You can use arrow keys (↑↓) or mouse to highlight the field and press <Enter> or mouse double left click to enter the sub-menu. If you want to return to the previous menu, just press the <Esc > or click the right mouse button.

General Help

Click BIOS II provides General Help window. You can call up the window from any BIOS menu by simply pressing <F1> or click HELP on BIOS setting screen. The Help window lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item.

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.



Important

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or severely damage your hardware.*
- *If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy overclocking.*

▸**Current CPU / DRAM Frequency**

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

▸**CPU Base Frequency [10KHz]**

Allows you to set the CPU Base clock (in 10KHz increments). You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed.

▸**Adjust CPU Ratio**

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor. This feature can only be changed if the processor supports this function.

▸**Adjusted CPU Frequency**

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▸**Adjust CPU Ratio in OS**

Enable this item to allow CPU ratio changes in the OS by using MSI Control Center.

▸**Internal PLL Overvoltage**

This item is used to adjust the PLL voltage.

▸EIST

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only appears with installed CPUs that support this technology.

▸Intel Turbo Boost

Enables or disables Intel Turbo Boost which automatically boosts CPU performance above rated specifications (when applications requests the highest performance state of the processor).

▸OC Genie Button Operation

This item is used to enable/disable the OC Genie button operation.

▸Customize OC Genie

This item is used to select whether OC Genie parameters are customized by user. Setting to [MSI] OC Genie will use default OC related parameters to overclock the system. Selecting [Customize] allows you to configure the following related “Customize OC Genie option” sub-menu manually for OC Genie.

▸Customize OC Genie option

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Customize CPU Ratio

This item allows you to specific the CPU ratio for OC Genie function.

▸My GT Overclock

This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics for OC Genie function.

▸GT Ratio

This item allows you to specific the GT ratio for OC Genie function.

▸Adjusted my GT Ratio

It shows the iGPU frequency when OC Genie is started. Read-only.

▸Customize DRAM Frequency

This item allows you to specific the DRAM frequency for OC Genie function.

▸Adjusted My DRAM Frequency

It shows the adjusted DRAM frequency when OC Genie is started. Read-only.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP) when OC Genie is started.

▸My OC Genie Intel C-State

This item is used to enable/disable the Intel C-State when OC Genie is started.

▸My OC Genie Package C State limit

This field allows you to specific the C-state mode for OC Genie function.

▸My OC Genie Long duration power limit

This field allows you to customize Long duration power limit for OC Genie function.

▸My OC Genie Long duration maintained

This field allows you to customize Long duration maintained for OC Genie function.

▸My OC Genie Short duration power limit

This field allows you to customize Short duration power imit for OC Genie function.

▸My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU I/O Voltage/ My OC Genie DRAM Voltage/ My OC Genie GPU Voltage

These items are used to specific the voltage of CPU, Memory, GPU and chipset for OC Genie function.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

These items show current CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU voltage. Read-only.

▸DRAM Reference Clock

This item allows you to specific the DRAM Reference Clock for CPU. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸DRAM Frequency

This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸Adjusted DRAM Frequency

It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP). For further information please refer to Intel's official website.

▸DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect) EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the following "Advanced DRAM Configuration" sub-menu to be determined by BIOS based on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure the DRAM timings for each channel and the following related "Advanced DRAM Configuration" sub-menu manually.

▸Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Command Rate

This setting controls the DRAM command rate.

▸tCL

Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting a read command after receiving data.

▸tRCD

Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS (column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.

▸ tRP

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge. If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the system.

▸ tRAS

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to memory cell.

▸ tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory cell.

▸ tWR

Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

▸ tWTR

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start of a column-read command; allows I/O gating to overdrive sense amplifies before read command starts.

▸ tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

▸ tRTP

Time interval between a read and a precharge command.

▸ tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

▸ tWCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

▸ tCKE

This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.

▸ tRTL

This item is used to set Round Trip Latency settings.

▸ Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory timing for each channel.

▸ GT OverClocking

This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

▸ GT Ratio

This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the integrated graphics to run at different frequency combinations.

▸ Adjusted GT Frequency

It shows the iGPU frequency. Read-only.

▸Spread Spectrum

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating clock generator pulses.

Important

- *If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.*
- *The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.*
- *Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.*

▸Vdroop Control

This item is used to select the VDroop control mode.

▸CPU Core OCP Expander

This item is used to expand the limitation of CPU Over Current Protection. The higher expanding value indicates less CPU protection. So please adjust the CPU voltage carefully if needed.

▸CPU Core Engine Speed

This item allows you to increase the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperture of MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you increase the value.

▸CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory, GPU and chipset.

▸Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

These items show current CPU/ DRAM/ GPU voltage. Read-only.

▸Overclocking Profiles

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Give a name by typing in this item.

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Load/ Clear the stored profile settings from ROM.

▸OC Profile Save to USB

Save the current overclocking settings to USB drive.

▸OC Profile Load from USB

Load the stored settings from USB drive.

▸CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU technologies. Read only.

▸MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸DIMM1~4 Memory SPD

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of installed memory.

▸CPU Features

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸Active Processor Cores

This item allows you to select the number of active processor cores.

▸Limit CPUID Maximum

It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

▸Execute Disable Bit

Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this enabled always.

▸Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See Intel’s official website for more information.

▸Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information please refer to Intel’s official website.

▸Power Technology

This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

▸C1E Support

Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors support Enhanced Halt state (C1E).

▸OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain

level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is recommended this feature is disabled.

▸ **Intel C-State**

C-state is a power management state that detects when the system is idle and lowers power consumption accordingly.

▸ **Package C State limit**

This field allows you to select a C-state mode.

▸ **Long duration power limit (W)**

This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

▸ **Long duration maintained (s)**

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

▸ **Short duration power limit (W)**

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

▸ **Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)**

These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary/ secondary plane turbo.

▸ **1/2/3/4-Core Ratio Limit**

These fields show the 1/2/3/4 core ratio limit of CPU.

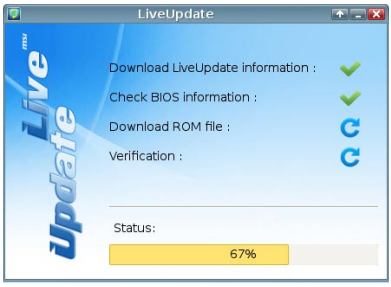
Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be installed).



2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button .



4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the appropriate file.



5. Click the confirm button to update the BIOS.

Important

Do not update the BIOS if your system is running fine.

Software Information

Take out the Driver/Utility Disc that is included in the mainboard package, and place it into the optical drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility Disc contains the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to activate the device.
- Utility menu : It allows you to install the available software applications.
- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.
- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.
- Security menu : It provides the useful antivirus program.

Important

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system performance.

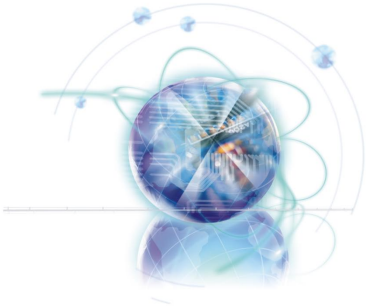
Installing Winki

BIOS BROWSER and UTILITIES request Winki, please install the "Winki" software application from MSI Driver Disc in Windows first. And then you can access these two features by clicking their respective buttons.

To install Winki, follow the steps below:



1. Power on your computer and enter Windows operating system.
2. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically appear.
3. Click Driver tab.
4. Click OTHERS button.
5. Select Winki to start installing.
6. When finished, restart your computer.



Deutsch

Z77A-GD55/ Z75A-GD55 Serie

Spezifikationen

Prozessoren

- Die 3. Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® Prozessoren für Sockel LGA 1155
  (Weitere CPU Informationen finden Sie unter http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz

- Intel® Z77/ Z75 Chipsatz

Speicher

- 4x DDR3 DIMMs unterstützen DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (max. 32GB)
- Unterstützt Dual-Kanal-Modus
  (*OC = Übertaktung, weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

- Unterstützt LAN 10/100/1000 Fast Ethernet über Intel® 82579V

Audio

- Integrierter Realtek® ALC892 HD-Audiocodec
- 8-Kanal Audio-Ausgang mit Anschlusserkennung
- Erfüllt die Azalia Spezifikationen

SATA

- 2x SATA 6Gb/s Anschlüsse
  - (SATA1~2) über Intel® Z77/ Z75
- 4x SATA 3Gb/s Anschlüsse
  - (SATA3~6) über Intel® Z77/ Z75

RAID

- SATA1~6 unterstützen die Intel® Rapid Storage-Technologie-Enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) über Intel® Z77/ Z75

USB 3.0

- 2x USB 3.0 rückseitig über Intel® Z77/ Z75
- 1x USB 3.0 onboard-Anschluss über Intel® Z77/ Z75

Multi-GPU

- Unterstützt die ATI® CrossFire™ Technologie
- Unterstützt die NVIDIA® SLI™ Technologie

Anschlüsse & Tasten

- Hintere Ein-/ und Ausgänge
  - PS/2 Tastatur-/Mausanschluss x1
  - Clear CMOS Taste x1
  - koaxialer S/PDIF-Ausgang x1
  - optischer S/PDIF-Ausgang x1
  - USB 2.0 Anschlüsse x4
  - USB 3.0 Anschlüsse x2
  - LAN Anschluss x1
  - Audiobuchsen x6
  - HDMI® Anschluss x1**, unterstützt eine maximale Auflösung von 1920x1200
  - DVI-D Anschluss x1**, unterstützt eine maximale Auflösung von 1920x1200
  - VGA Anschluss x1**
  - ** Diese Plattform unterstützt die Doppelanzeigefunktion durch zwei Ausgangs-Ports (HDMI+DVI, DVI+VGA oder VGA+HDMI).
- On-Board
  - USB 2.0 Stiftleisten x3
  - USB 3.0 Stiftleiste x1
  - TPM Stiftleiste x1
  - Audio Stiftleiste für Gehäuse Audio Ein-/ Ausgänge x1
  - Gehäusekontaktschalter x1
  - Voice Genie Anschuss x1 (optional)
  - MultiConnect Panel Anschluss x1 (optional)
  - Spannungsmesspunkte x1 (optional)

Steckplätze

- 2x PCIe 3.0 x16-Steckplätze
- 1x PCIe 2.0 x16-Steckplatz
  - PCI_E7 unterstützt die Geschwindigkeit bis zu PCIe 2.0 x4 (wenn PCI_E3 oder PCI_E6 leer ist) oder PCIe 2.0 x2 (bei installiertem PCI_E3 oder PCI_E6).
- 4x PCIe 2.0 x1-Steckplätze

Form Faktor

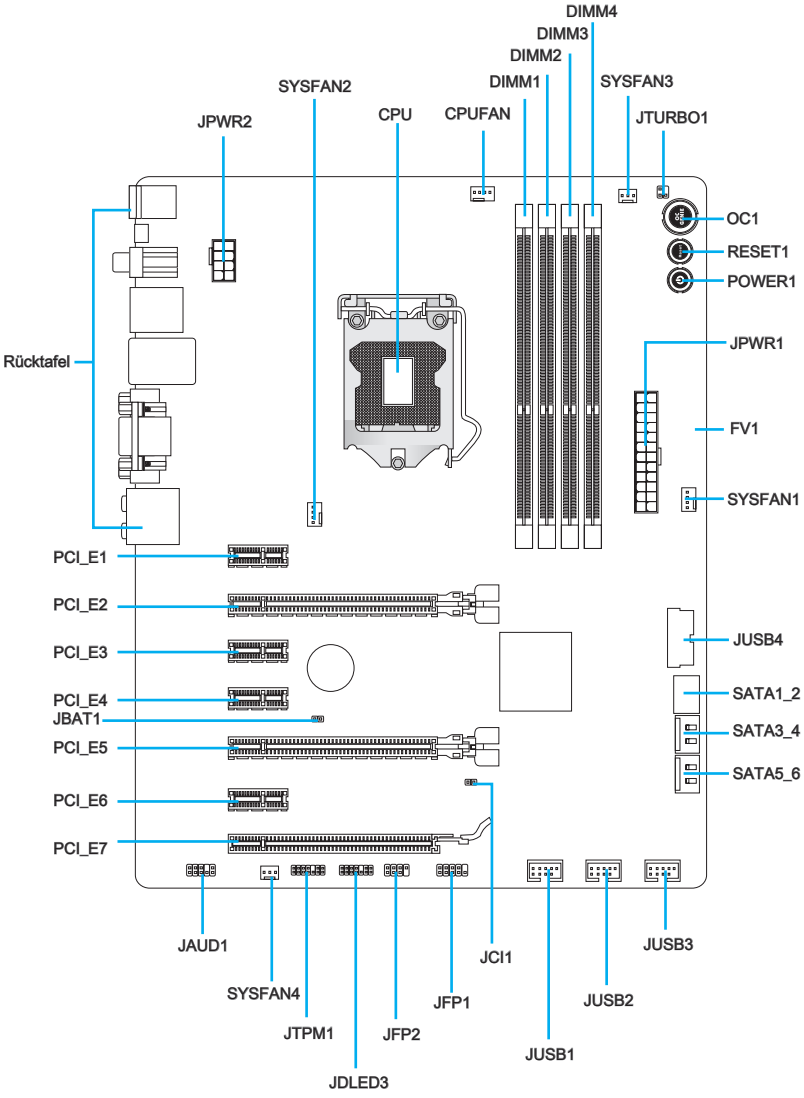
- ATX (30,5 cm X 24,5 cm)

Schraubenlöcher für die Montage

- Schraubenlöcher für die Montage x9

Wenn Sie für Bestellungen von Zubehör Teilenummern benötigen, finden Sie diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php

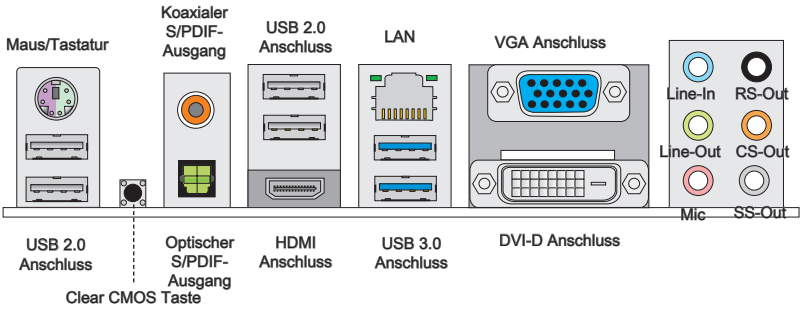
Anschlussübersicht



Übersicht der Mainboard-Anschlüsse

Port-Name	Port-Typ	Seite
Rücktafel		De-6
CPU	LGA1155 CPU Sockel	De-8
CPUFAN,SYSFAN1~4	Stromanschlüsse für Lüfter	De-18
DIMM1~4	DDR3 Speichersteckplätze	De-14
FV1	Spannungsmesspunkte	De-24
JAUD1	Audioanschluss des Frontpanels	De-19
JBAT1	Steckbrücke zur CMOS-Löschung	De-27
JCI1	Gehäusekontaktanschluss	De-21
JDLED3	Voice Genie Anschluss	De-22
JFP1, JFP2	Frontpanel Anschlüsse	De-19
JPWR1	ATX 24-poliger Stromanschluss	De-13
JPWR2	ATX 8-poliger Stromanschluss	De-13
JTPM1	TPM Anschluss	De-22
JTURBO1	MultiConnect Panel Anschluss	De-23
JUSB1~3	USB 2.0 Erweiterungsanschlüsse	De-20
JUSB4	USB 3.0 Erweiterungsanschluss	De-21
OC1	OC Genie Taste	De-25
PCI_E2, 5, 7	PCIe x16 Erweiterungssteckplätze	De-16
PCI_E1, 3, 4, 6	PCIe x1 Erweiterungssteckplätze	De-16
POWER1	Ein-/Ausschalter	De-26
RESET1	Reset-Taste	De-26
SATA1~2	SATA 6Gb/s Anschlüsse	De-17
SATA3~6	SATA 3Gb/s Anschlüsse	De-17

Rücktafel-Übersicht



▸ **Maus/Tastatur**

Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist für eine PS/2® Maus/Tastatur.

▸ **Clear CMOS Taste**

Auf dem Mainboard befindet sich ein CMOS RAM, dass durch eine zusätzliche Batterie versorgt wird um Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Mit diesem CMOS RAM kann das System bei Betätigung des Netzschalters jederzeit automatisch hochgefahren werden. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen wollen, müssen Sie die Steckbrücke für kurze Zeit umsetzen (Clear Data). Drücken Sie die Taste zum Löschen der Daten.

▸ **Koaxialer S/PDIF-Ausgang**

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein Koaxialkabel.

▸ **Optischer S/PDIF-Ausgang**

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein optisches Faserkabel.

▸ **USB 2.0 Anschluss**

Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geräten, wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Geräte.

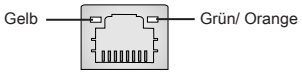
▸ **USB 3.0 Anschluss**

Der USB 3.0 Anschluss ist abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten. Er unterstützt Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Wichtig

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schließen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.

▸LAN



Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in einem lokalen Netzwerk (LAN).

LED	Farbe	LED Status	Zustand
Links	Gelb	Aus	Keine Verbindung mit dem LAN.
		An (ständig)	Verbindung mit dem LAN.
		An (blinkend)	Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts	Grün	Aus	Datenrate 10 MBit/s
		An	Datenrate 100 MBit/s
	Orange	An	Datenrate 1000 MBit/s

▸HDMI Anschluss

Das High-Definition Multimedia Interface (kurz HDMI) ist eine Schnittstelle für die volldigitale Übertragung von dekomprimierten Audio- und Video-Daten. Dieser HDMI unterstützt alle Formate für Fernsehen, einschließlich Standard- und Enhanced- oder HD-Video sowie das Audioformate der Unterhaltungselektronik.

▸VGA Anschluss

Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.

▸DVI-D Anschluss

Der DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) Anschluss erlaubt Ihnen, einen LCD-Monitor anzuschließen. Um einen Monitor anzuschließen, können Sie weitere Informationen dem Handbuch Ihres Monitors entnehmen.

Wichtig

Diese Plattform unterstützt die Doppelanzeigefunktion durch zwei Ausgangs-Ports (HDMI+DVI, DVI+VGA oder VGA+HDMI).

	HDMI+DVI	DVI+VGA	VGA+HDMI
Extend-Modus (Ausweiten Sie den Desktop auf dem zweiten Monitor)	○	○	○
Clone-Modus (Zwei Monitore zeigen das gleiche Bild)	○	○	○

▸Audioanschlüsse

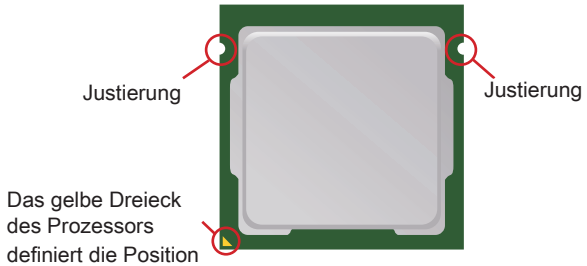
Diese Audioanschlüsse dienen zur Verbindung mit Audiogeräten. Durch die Farben erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschlüsse.

- Blau - Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegeräte aufnehmen.
- Grün - Line-Out : An den Anschluss “Line Out” können Sie Lautsprecher oder Kopfhörer anschließen.
- Rosa - Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
- Schwarz - RS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautsprecher im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
- Orange - CS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer-Lautsprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
- Grau - SS-Out (optional) : Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher im 7,1-Kanalmodus auf.

CPU (Prozessor)

Erklärung zur LGA 1155 CPU

Die Oberseite der LGA 1155 CPU hat zwei Justierungen und ein gelbes Dreieck um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewährleisten. Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.



Wichtig

Überhitzung

Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Überprüfen Sie eine gleichmäßige Schicht der thermischen Paste (oder thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Kühlblech anwenden, um Wärmeableitung zu erhöhen.

CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu gewährleisten.

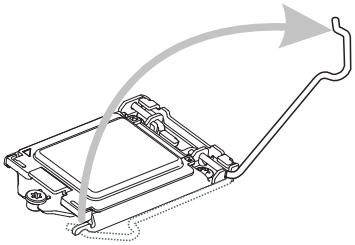
Übertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Übertakten unterstützt. Stellen Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen während des Übertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes außerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Schäden und Risiken, die aus einem unzulässigem Betrieb oder einem Betrieb außerhalb der Produktspezifikation resultieren.

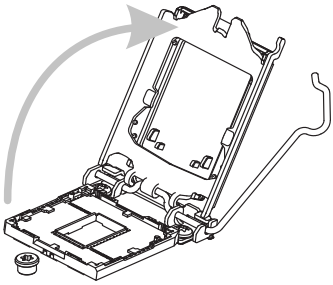
CPU & Kühler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kühler zu installieren. Ein CPU-Kühler ist notwendig, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Systemstabilität beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die richtige CPU und CPU-Kühler Installation zu gewährleisten. Ein fehlerhafter Einbau führt zu Schäden an der CPU und dem Mainboard.

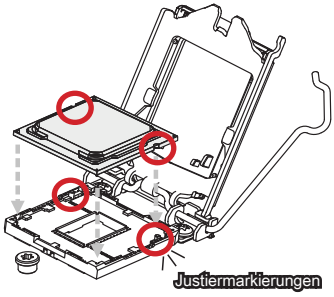
1. Hängen Sie den Verschlusshebel aus und klappen Sie ihn in eine vollständig geöffnete Stellung.



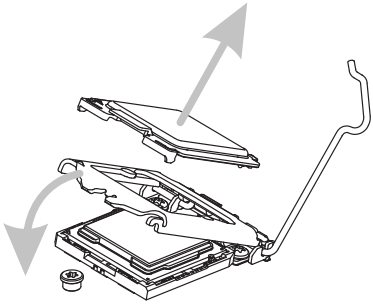
2. Die Abdeckplatte sollte nach vollständigem zurückklappen des Verschlusshebels mit nach hinten klappen. **Berühren Sie keines Falls die CPU-Pins!**



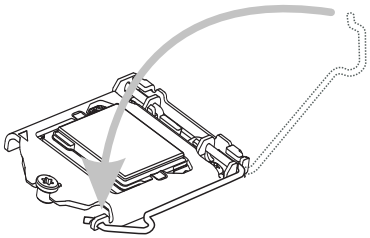
3. Positionieren Sie die CPU so, dass sie auf den Sockel passt. Die CPU muss dabei mit der Pin_seite nach unten zeigen. Vergewissern Sie sich anhand der Justiermarkierungen, dass die CPU in der korrekten Position ist.



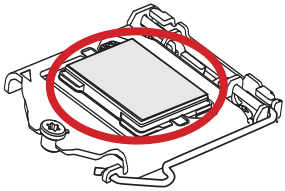
4. Verschließen Sie die Abdeckplatte und entfernen Sie die Plastikabdeckung.



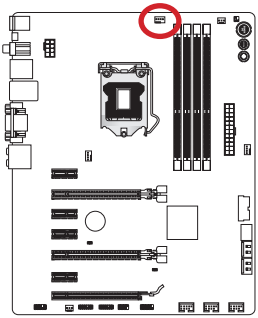
5. Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt. Drücken Sie den Verschlusshebel nach unten und arretieren Sie den Hebel unter dem Lüfteranschluss.



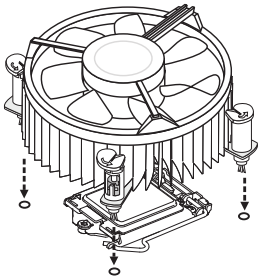
6. Verteilen Sie die dafür geeignete Wärmeleitpaste oder ein Wärmeleitklebepad auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Wärmeableitung maßgeblich und verhindert damit die Überhitzung des Prozessors.



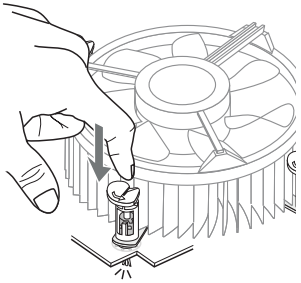
7. Machen Sie den CPU-Lüfteranschluss auf dem Motherboard ausfinding.



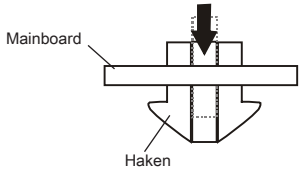
8. Setzen Sie den Prozessorkühler auf die CPU und beachten Sie die Übereinstimmung der Lüfterverankerungen mit den dafür vorgesehenen Löchern auf der Mainboard-Platine.



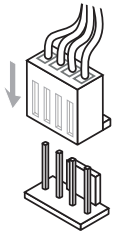
9. Drücken Sie nach der korrekten Positionierung des Lüfters die Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie einrasten. Das Einrasten sollte mit einem klick hörbar sein.



10. Überprüfen Sie das Mainboard um sicherzustellen, dass das der Kühler korrekt installiert ist.



11. Schließlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Lüfters mit dem Anschluss auf dem Mainboard.

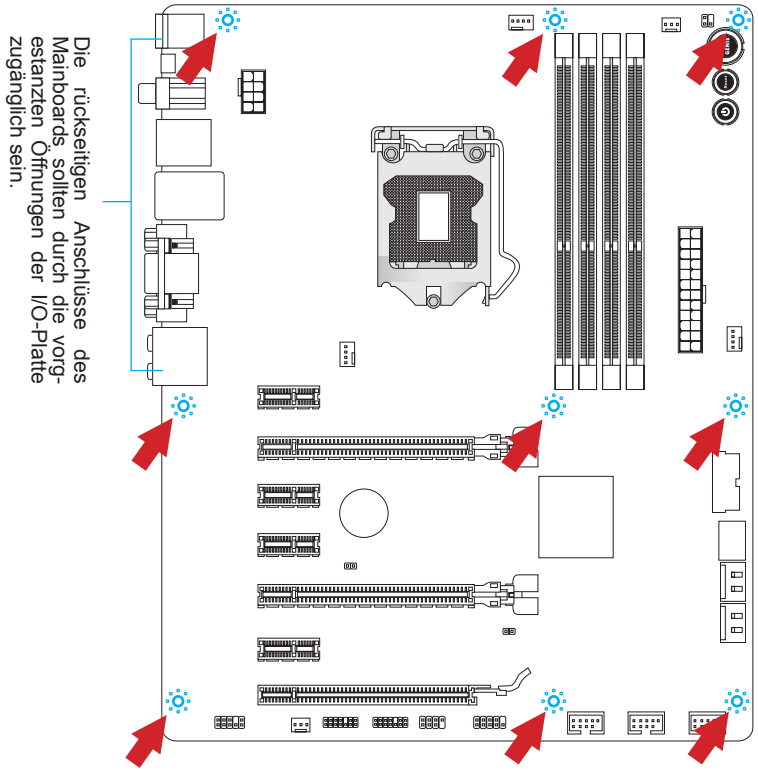


Wichtig

- *Berühren Sie die Pins des CPU Sockels nicht.*
- *Stellen Sie sicher, dass Ihr Kühler eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.*
- *Wenn keine CPU installiert ist, schützen Sie immer den CPU-Sockel durch die Plastikabdeckung.*
- *Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Kühlerpaket für mehr Details über die CPU Kühlerinstallation.*

Schraubenlöcher für die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende I/O-Platte und setzen Sie sie mit leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehäuses ein. Zur Installation des Mainboards in Ihrem PC-Gehäuse befestigen Sie zunächst die dem Gehäuse beiliegenden Abstandhalter im Gehäuse. Legen Sie das Mainboard mit den Schraubenöffnungen über den Abstandhaltern und schrauben Sie das Mainboard mit den dem Gehäuse beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der Befestigungslöcher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren Sie über Ihr Gehäusehandbuch.



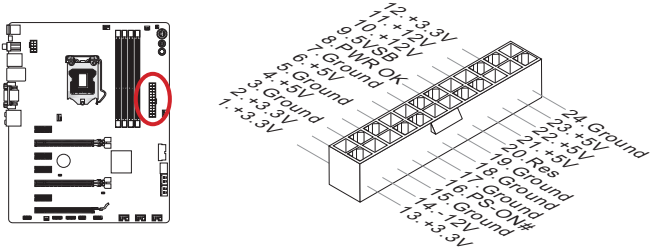
Wichtig

- *Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fläche ohne Schmutz.*
- *Um Schäden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Berührung des Mainboards mit dem Gehäuse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den Befestigungslöchern.*
- *Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehäuseinneren befinden.*

Stromversorgung

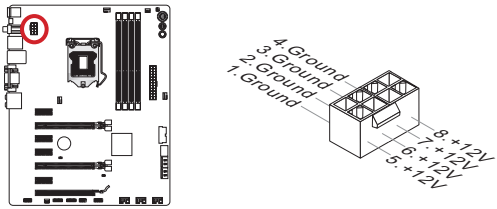
JPWR1: ATX 24-poliger Stromanschluss

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils. Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Drücken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu gewährleisten.



JPWR2: ATX 8-poliger Stromanschluss

Diese12V Stromanschlüsse werden verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

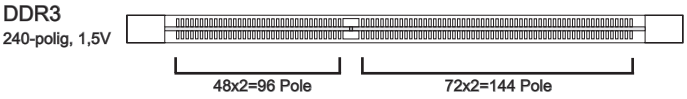


Wichtig

Stellen Sie sicher, dass diese Anschlüsse mit den richtigen Anschlüssen des Netzteils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

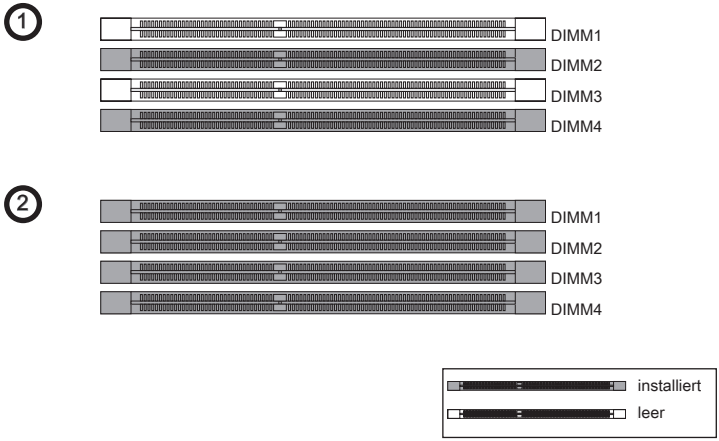
Speicher

Diese DIMM-Steckplätze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informationen über kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-report



Populationsregeln für Dual-Kanal-Speicher

Im Dual-Kanal-Modus können Arbeitsspeichermodule Daten über zwei Datenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Kanal-Modus wird die Leistung Ihres Systems verbessert. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen zur Veranschaulichung der Installationsvorgaben im Dual-Kanal-Modus.

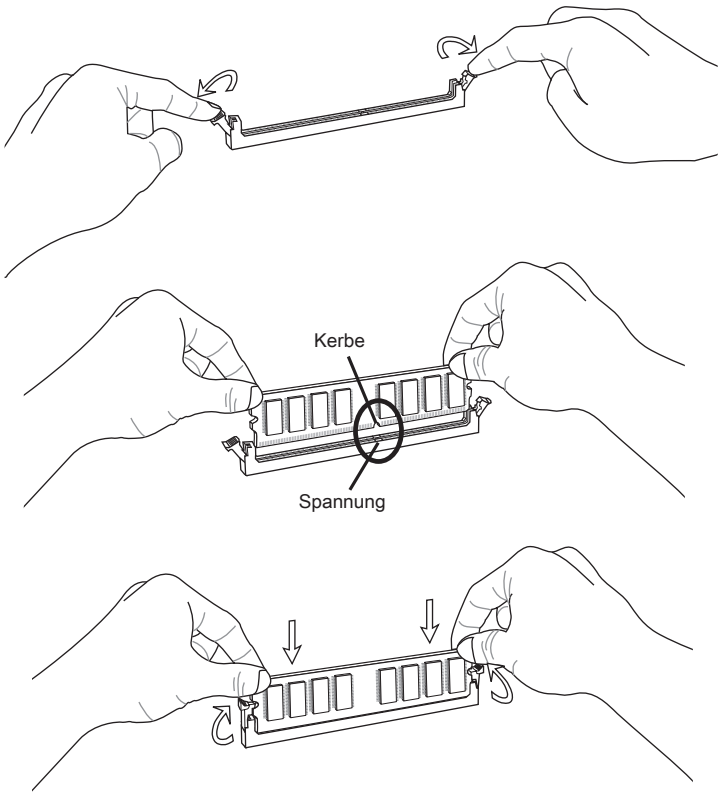


Wichtig

- *DDR3 und DDR2 können nicht untereinander getauscht werden und der Standard DDR3 ist nicht abwärtskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in DDR3 DIMM Slots.*
- *Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanäle verwenden.*
- *Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 31+GB (nicht volle 32GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 8GB Speichermodul besetzt wird.*

Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Öffnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite klappen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein. Das Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in einer Richtung eingesetzt werden kann.
2. Drücken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der Kunststoffbügel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein wobei ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestätigt..
3. Prüfen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bügeln am DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

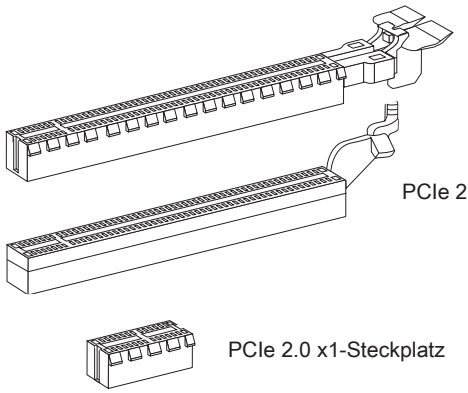


Erweiterungssteckplätze

Dieses Motherboard enthält zahlreiche Schnittstellen für Erweiterungskarten, wie diskrete Grafik-oder Soundkarten.

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz

Der PCIe Steckplatz unterstützt PCIe-Erweiterungskarten.



PCIe 3.0 x16-Steckplatz

PCIe 2.0 x16-Steckplatz

PCIe 2.0 x1-Steckplatz

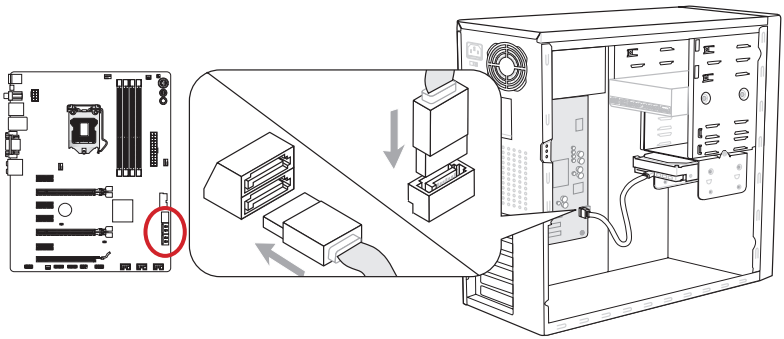
Wichtig

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige zusätzliche Hardware oder Software-Änderungen zu überprüfen.

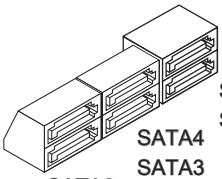
Interne Anschlüsse

SATA1~6: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA (SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerät angeschlossen werden. Zu Serial ATA Geräten gehören Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).



* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich Illustrationszwecken.



SATA1~2 (6Gb/s, über Intel® Z77/ Z75)

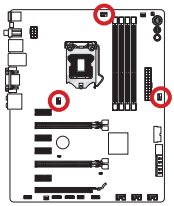
SATA3~6 (3Gb/s, über Intel® Z77/ Z75)

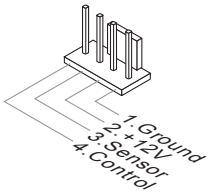
Wichtig

- *Viele Serial ATA Geräte benötigen eine zusätzliche Stromversorgung über das PC-Netzteil. Dazu gehören Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des Laufwerks.*
- *Meist müssen Serial-ATA Geräte im Gehäuse verschraubt werden. Informationen dazu finden Sie im Gehäuse- oder Gerätehandbuch.*
- *Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust könnte die Folge sein.*
- *SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.*

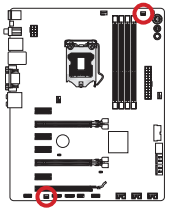
CPUFAN, SYSFAN1~4: Stromanschlüsse für Lüfter

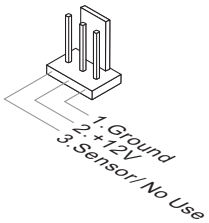
Die Anschlüsse unterstützen aktive Systemlüfter mit +12V. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Überwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lüfter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung des CPU Lüfters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemlüftern anzuschließen. Einige Systemlüftern können nicht an dem Mainboard verbinden und wird stattdessen mit die Stromversorgung direkt verbinden. Ein Systemlüfter kann an jede verfügbaren Steckdose des Systemlüfters angeschlossen werden.





CPUFAN/ SYSFAN1/ SYSFAN2





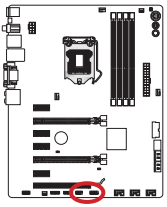
SYSFAN3/ SYSFAN4

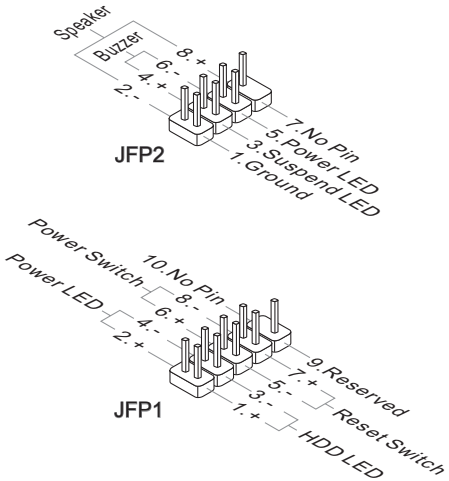
Wichtig

- *Informieren Sie sich vor dem Kühlerkauf über die empfohlenen CPU-Kühler des Prozessorherstellers auf dessen website.*
- *Die CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2 Anschlüsse unterstützen die Smart Fan Lüftersteuerung. Das Utility Control Center II kann installiert werden, um die Lüftergeschwindigkeit in Abhängigkeit von der der Prozessor- und System-Temperatur zu steuern.*
- *Für den Fall, dass nicht genügend Lüfteranschlüsse auf dem Mainboard zur Verfügung stehen, können weitere Lüfter mittels Adapter direkt am Netzteil angeschlossen werden.*
- *Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lüftern verfangen können.*

JFP1, JFP2: Frontpanel Anschlüsse

Diese Anschlüsse sind für das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfüllt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlüsse, nutzen Sie bitte das beiliegende mConnectors um die Installation zu vereinfachen. Schließen Sie alle Kabel aus dem PC-Gehäuse in die mConnectors und stecken Sie das mConnectors in dem Mainboard.



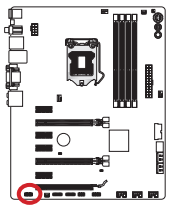


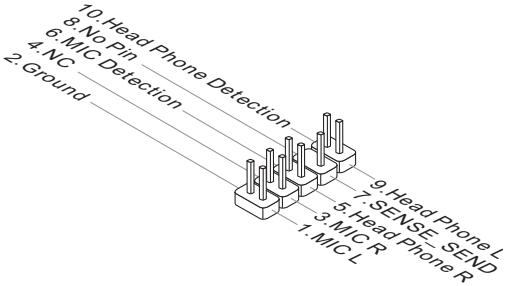
Wichtig

- *An den Anschlüssen aus dem Gehäuse sind die positiven Kabel an den Pins, die mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm oben und die Bezeichnungen auf den mConnectors um die korrekte Positionierung und Platzierung festzustellen.*
- *Die meisten Anschlüsse in der Frontplatte des PC-Gehäuse soll vor allem in JFP1 gesteckt werden.*

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

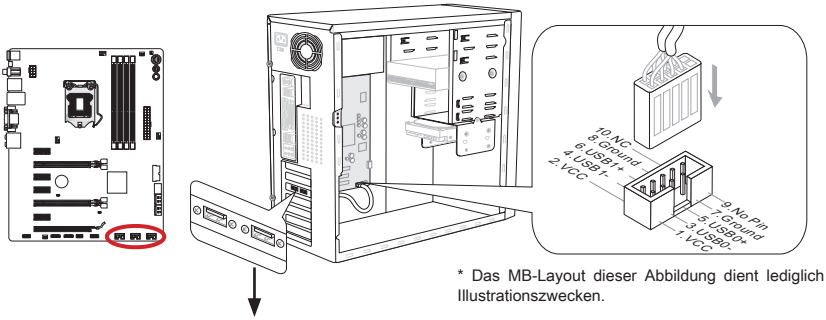
Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgängen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide”.





JUSB1~3: USB 2.0 Erweiterungsanschlüsse

Dieser Anschluss eignet sich für die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegeräte, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und ähnliches.



* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich Illustrationszwecken.

USB 2.0 Slotblech (optional)

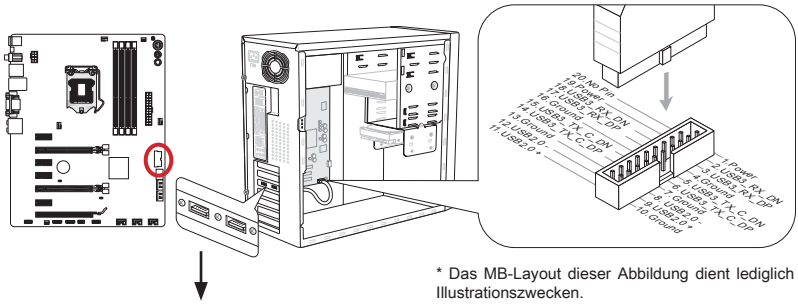
Der JUSB1 (**rote Markierung**) Anschluss unterstützt die neue Super-Charger-Technologie von MSI, die besonders schnelles Laden Ihres Mobiltelefones oder anderer Geräte mit dem USB-Anschluss bietet. Um dieses Feature zu aktivieren, installieren Sie bitte die MSI SuperCharger Anwendung auf Ihrem Computer. Sobald die SuperCharger Anwendung aktiviert ist, wird der JUSB1 Anschluss die Daten-Kanäle als zusätzliche Energiekanäle freisetzen, um die angeschlossenen Geräte besonders schnell aufzuladen. Bitte beachten Sie, dass, wenn die Super-Charger Anwendung aktiviert ist, die Datenübertragung und Synchronisation über den JUSB1 Anschluss nicht funktioniert. Um den JUSB3 Anschluss wie einen normalen USB-2.0-Anschluss zu nuten, schalten Sie bitte die SuperCharger Anwendung aus. Wenn der Computer im Stand-by-oder Ruhezustand-Modus (S3 / S4 / S5) ist, wird der Super-Charger-Modus automatisch aktiviert.

Wichtig

- *Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und GND (Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.*
- *Bitte verbinden Sie nur ein Gerät einmal pro USB-Port für den stabilen Ladevorgang.*
- *Die Super-Charger Technologie ist nur für ausgewählte MSI Motherboard-Modelle verfügbar. Prüfen Sie bitte anhand der MSI Webseite ob Ihr Mainboard die Super-Charger Technologie unterstützt.*
- *Das iPad kann auch im S3-, S4- und S5-Status über den JUSB1 (**rote Markierung**) geladen werden.*
- *Es wird empfohlen, das zu ladende gerät im S1 Modus nicht zu entfernen während es geladen wird.*

JUSB4: USB 3.0 Erweiterungsanschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten. Unterstützt Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).



* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich Illustrationszwecken.

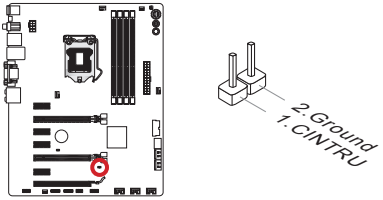
USB 3.0 Slotblech (optional)

Wichtig

- *Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und GND (Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.*
- *Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerät, müssen Sie das Gerät an einen USB 3.0 Port über ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschließen.*

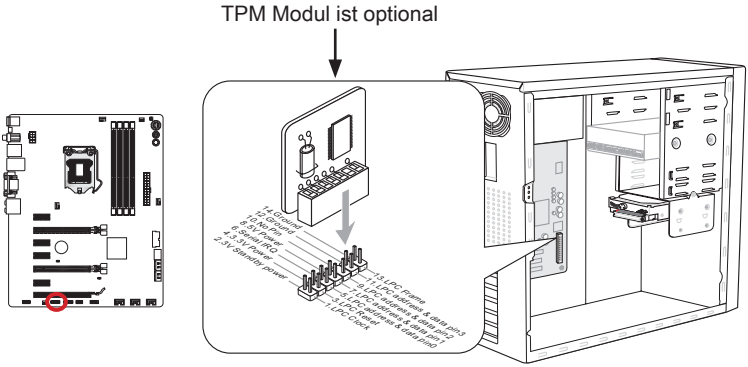
JCI1: Gehäusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehäuse geöffnet wird, aktiviert dies den Gehäuse-Kontaktschalter und eine Warnmeldung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu löschen, muss das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung gelöscht werden.



JTPM1: TPM Anschluss

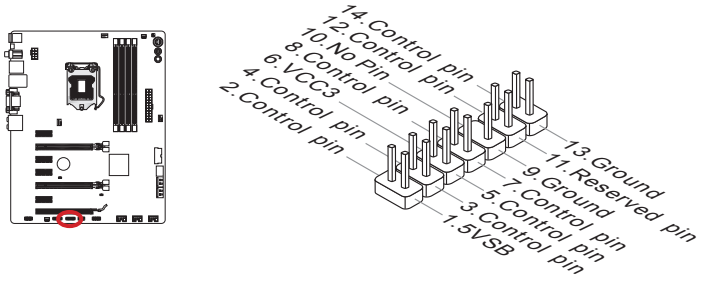
Dieser Anschluss wird für das TPM Modul (Trusted Platform Module) ver-wendet. Weitere Informationen über den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.



*Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich Illustrationszwecken.

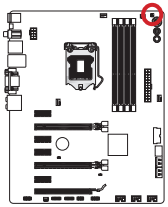
JDLED3: Voice Genie Anschluss (optional)

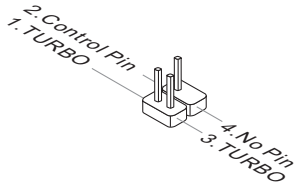
Dieser Anschluss wird ausgenutzt, um die Sprachsteuerung (optional) anzuschließen. Weitere Informationen über den Einsatz des Anschlusses finden Sie bitte im Benutzerhandbuch.



JTURBO1: MultiConnect Panel Anschluss (optional)

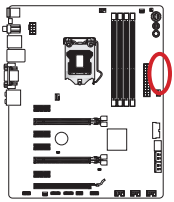
Dieser Anschluss wird für das optionale Frontpanel zur Steuerung des OC Genie und einige zusätzliche Funktionen verwendet. Weitere Informationen über den Einsatz des Anschlusses finden Sie bitte im Benutzerhandbuch.

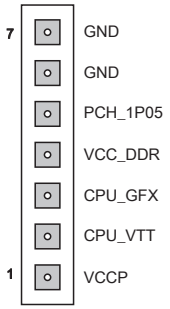




FV1: Spannungsmesspunkte (optional)

Die Spannungsmesspunkte werden verwendet, um die aktuelle Systemspannung zu messen. Ein Multimeter (nicht enthalten) wird für die Spannungsmessung benötigt. Um die Spannung zu prüfen, verwenden Sie die Spannungsmesspunkte des Mainboards. Halten Sie die positive Leitung des Multimeters an den Spannungsanschluss und die negative Leitung an den Erdungspol.





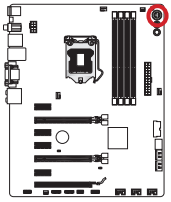
Punkt	Beschreibung
GND (Pin 6, Pin 7)	Masse
PCH_1P05 (Pin 5)	PCH 1.5-Spannung. Die PCH Spannung ist die Spannung die am Platform Controller Hub anliegt.
VCC_DDR (Pin 4)	Speicherspannung. Die Spannung des Speicherkanals C/D. Die DDR-Speicherspannung ist die Spannung, die bei den installierten DDR Speichermodulen anliegt. Niedrige DDR Timings können höhere Spannungen erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
CPU_GFX (Pin 3)	Die CPU_GFX Spannung ist die Spannung, die Versorgung der integrierten Grafik-Prozessor auf der CPU befindet.
CPU_VTT (Pin 2)	CPU IO Spannung (Uncore). Die CPU Eingangs-/Ausgangsspannung ist die Spannung, die Uncore der CPU angelegt ist. Höhere Übertaktungsraten können eine höhere CPU IO-Spannung erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
VCCP (Pin 1)	CPU-Kernspannung. Die CPU-Kernspannung ist die Spannung die an den CPU-Kern geliefert wird. Höhere Übertaktungsraten können eine höhere CPU-Kernspannung für die Stabilität verlangen.

Tasten

Das Motherboard verfügt über zahlreiche On-Board-Tasten, um verschiedene Funktionen zu steuern. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des Motherboards durch den Gebrauch der Taste ändert.

OC Genie Taste: OC Genie

Diese Taste dient zur automatischen Übertaktung des Systems. Drücken Sie die Taste einmal während das System ausgeschaltet ist um OC Genie zu aktivieren. Die Taste bleibt im aktivierten Modus bis sie erneut gedrückt wird. Beim nächsten Systemstart wird OC Genie die CPU automatisch bis zu den optimalen Werten übertakten. Um OC Genie zu deaktivieren, drücken Sie erneut die OC Genie Taste. Die CPU Einstellungen werden dann auf die Defaultwerte zurückgesetzt.



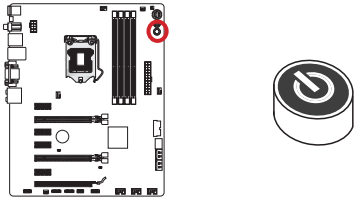


Wichtig

- *Bitte installieren Sie DDR3 1333 oder schnelleren Hauptspeicher sowie hochwertige Kühler wenn Sie OC Genie einsetzen.*
- *MSI gibt keine Garantie auf den Übertaktungsbereich und auf eventuelle Schäden, die durch eine Übertaktung entstehen können.*
- *OC Genie kann im BIOS deaktiviert werden. Der BIOS-Bereich dieses Handbuchs gibt darüber Auskunft.*
- *Der Einsatz von OC Genie erfolgt auf eigene Gefahr. Übertaktungserfolge werden von MSI nicht garantiert.*
- *Für eine erfolgreiche OC Genie Nutzung werden MSI-Komponenten empfohlen.*

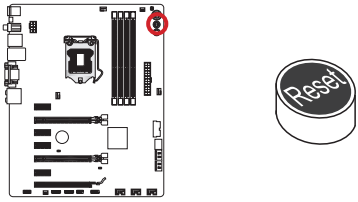
POWER1: Ein-/Ausschalter

Dieser Ein-/ Ausschalter wird verwendet, um das System ein- und auszuschalten. Drücken Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.



RESET1: Reset-Taste

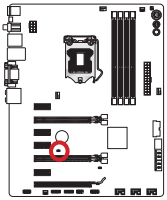
Diese Reset-Taste wird verwendet, um das System zurückzusetzen. Drücken Sie die Taste, um das System zurückzusetzen.



Steckbrücken

JBAT1: Steckbrücke zur CMOS-Löschung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung durch eine Batterie auf dem Mainboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermöglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen wollen, müssen Sie die Steckbrücke für kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu löschen.





Daten beibehalten

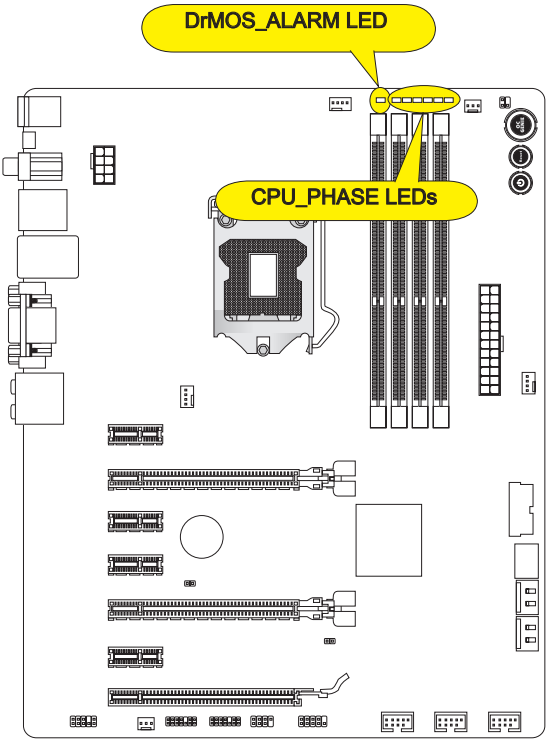


CMOS-Daten löschen

Wichtig

Wenn das System ausgeschaltet ist, können Sie die Steckbrücke stecken, um die Daten im CMOS zu löschen. Danach entfernen Sie die Steckbrücke. Versuchen Sie niemals die Daten im CMOS zu löschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine kann dadurch beschädigt werden.

LED Statusanzeige



CPU_PHASE LEDs

Diese LEDs leuchten abhängig von der CPU-Last. Je höher die Phasenanzahl, desto höher ist der Stromzufluss zum Prozessor.

DrMOS_ALARM LED

Diese LED leuchtet rot, wenn DrMOS eine Überhitzung aufzeigt.

BIOS Setup

CLICK BIOS II wird von MSI entwickelt, die eine grafische Benutzeroberfläche der BIOS-Einstellparameter mit Maus und Tastatur bietet.

Mit **CLICK BIOS II** können Benutzer die BIOS-Einstellungen ändern, die CPU-Temperatur überwachen, die Boot-reihenfolge festlegen und die Systeminformationen anzeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazität, OS-Version und BIOS-Version. Benutzer können die Parameter-Daten exportieren und importieren, um sie zu sichern oder mit Freunden zu teilen. Bei bestehender Internetverbindung können die Benutzer im Internet surfen, E-Mail abrufen und Ihr System mit Live-Update aktualisieren.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test - Selbstüberprüfung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint drücken Sie die Taste <Entf>(<DEL>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF drücken, um das Einstellungsprogramm zu öffnen;
F11 drücken um das Bootmenü zu erreichen)

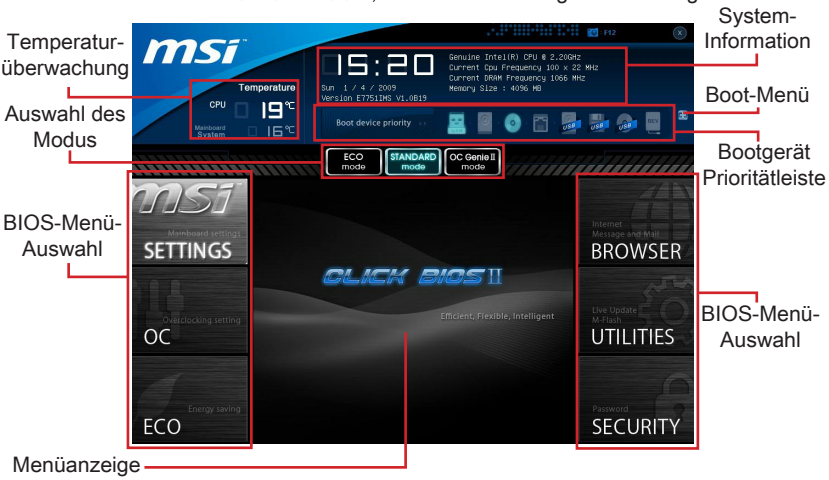
Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie möchten immer noch ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die “RESET”-Taste am Gehäuse betätigen. Sie können das System außerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf> drücken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Wichtig

Die Menüpunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern. Deswegen können die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.

Überbilck

Nach dem Aufrufen der **CLICK BIOS II**, ist das eine der folgenden Anzeigen.



Wichtig

Die Bilder in diesem Handbuch sind nur zur Bezugnahme und können von Ihnem gekauften Produkt abweichen. Für weitere Informationen, bitte beachten Sie die tatsächlichen Anzeigen Ihres Systems.

▸**Temperatur-überwachung**

Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Mainboards.

▸**System-Information**

Es zeigt die Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-Kapazität und die BIOS-Version.

▸**BIOS-Menü-Auswahl**

Diese Menüpunkte können die Menüs des BIOS auswählen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **SETTINGS** - Mit diesem Menü können Sie Ihre Einstellungen für Chipsatz, Boot-Gerät angeben.
- **OC** - Dieses Menü enthält Optionen zu Frequenz- und Spannungsanpassungen. Die Erhöhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits kann hohe Frequenz und Wärmeentwicklung Instabilität verursache. Daher empfehlen wir unerfahrenen Benützern nicht zu übertakten.
- **ECO** - Dieses Menü ermöglicht Energiespar-Einstellungen.
- **BROWSER** - Mit dieser Funktion kommen starten Sie den MSI-Winki-Webbrowser.
- **UTILITIES** - Dieses Menü enthält Utilities für die Sicherung und Aktualisierungen.

- SECURITY - Mit Hilfe dieses Menüs verhindern Sie Eingriffe nicht autorisierter Personen. Verwenden Sie diese Sicherheitsfunktionen, um Ihr System zu schützen.

▸Bootgerät-Prioritätleiste

Sie können die Symbole verschieben, um die Boot-Priorität ändern.

▸Boot-Menü

Mit dieser Taste können Sie das Boot-Menü aufrufen. Klicken Sie auf den Eintrag, um das System von dem Gerät sofort zu starten.

▸Auswahl des Modus

Mit dieser Funktion können Sie Voreinstellungen des Energiesparens oder Übertaktung laden.

▸Menüanzeige

Dieser Bereich ermöglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

Boot-Geräte Prioritätsleiste

Die Leiste zeigt die Reihenfolge der Boot-Geräte. Die Symbole zeigen die verfügbaren Geräte.

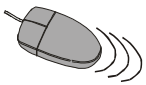
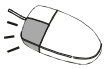


Hohe Priorität ⟶ Niedrigere Priorität

Klicken Sie und ziehen Sie das Symbol nach links oder rechts, um die Boot-Priorität festzulegen.

Betrieb

CLICK BIOS II ermöglicht Ihnen, die BIOS-Einstellungen mit der Maus Tastatur zu steuern. Die folgende Tabelle listet und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey	Maus	Beschreibung
<↑ ↓ →← >	 Bewegen Sie den Cursor	Auswahl eines Eintrages
<Enter>	 Klicken/ doppelt-klicken Sie mit der linken Maustaste	Auswahl eines Symbols/ Feldes

<Esc>	 Klicken Sie mit der rechten Maustaste	Aufruf Exit Menü oder zurück zum Hauptmenü von Untermenü
<+>		Hochzählen oder ändern eines Wertes
<->		Herunterzählen oder ändern eines Wertes
<F1>		Allgemeine Hilfe
<F4>		CPU-Spezifikationen
<F5>		Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum Speicher
<F6>		Laden der ursprünglichen Setup-Standardwerte
<F10>		Speichern oder Zurücksetzen der Änderungen
<F12>		Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/FAT32 USB-Laufwerk

Untermenü

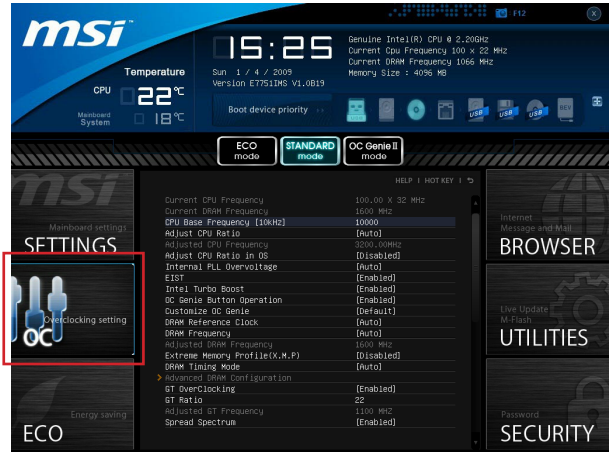
Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbol finden, bedeuted dies, dass Sie über das entsprechende Feld ein Untermenü mit zusätzlichen Optionen aufrufen können. Durch die Steuertasten (↑↓) oder Maus können Sie ein Feld hervorheben und drücken der Eingabetaste <Enter> oder doppelklicken mit der linken Maustaste in das Untermenü gelangen. Dort können Sie mit den Steuertasten Werte eingeben und navigieren. Um in das vorherige Menü zu gelangen, drücken Sie <Esc > oder klicken Sie die rechte Maustaste.

Allgemeine Hilfe

CLICK BIOS II bietet allgemeine Hilfe-Fenster. Sie können diese aus jedem BIOS-Menü einfach durch Drücken der Taste <F1> oder Hilfe im BIOS-Fenster aufrufen. Die allgemeine Hilfe listet die entsprechenden Tasten und die Auswahlmöglichkeiten für den markierten Punkt.

OC-Menü

In diesem Menü können Benutzer das BIOS anpassen und übertakten. Bitte führen Sie nur Änderungen durch, wenn Sie sich über das Ergebniss sicher sind. Sie sollten Erfahrung beim Übertakten haben, da Sie sonst das Mainboard oder Komponenten des Systems beschädigen können.



Wichtig

- *Die Übertaktung ist nur für fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.*
- *Die Übertaktung ist nicht gewährleistet. Anwendung kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschädigung der Hardware führen.*
- *Falls Sie sich mit der Übertaktung nicht auskenne, empfehlen wir für einfaches Übertakten die OC-genie Funktion.*

▸Current CPU / DRAM Frequency

Zeigt den derzeitigen Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸CPU Base Frequency [10KHz]

Hier können Sie den CPU Grundtakt (in 10KHz Inkrementen) anpassen. Sie können die CPU übertakten, indem Sie diesen Wert verändern. Bitte beachten Sie, dass die Übertaktung (und das Ergebnis) und die Stabilität nicht gewährleistet ist.

▸Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors. Dieser Eintrag ist nur verfügbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstützt (freier Multiplikator).

▸Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellten Frequenz der CPU. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸Adjust CPU Ratio in OS

Aktivieren Sie dieses Element, können Sie die CPU Taktrate im Betriebssystem ändern, indem Sie *MSI Control Center* verwenden.

▸ Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

▸ EIST
Die weiterentwickelte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, die Prozessorleistung in Abhängigkeit von der Stromquelle einzustellen. Dieses Feld erscheint nur,w enn die Funktion zur Verfügung steht.

▸ Intel Turbo Boost
Aktiviert oder deaktiviert Turbo Boost um die CPU-Leistung automatisch oberhalb der Standardtaktung zu erhöhen, wenn Applikationen zusätzliche Leistung benötigen.

▸ OC Genie Button Operation
Hier können Sie die OC-Genie-Funktion aktivieren/ deaktivieren.

▸ Customize OC Genie
Hier können Sie auswählen, ob OC Genie-Parameter durch den Benutzer angepasst wird. Die Einstellung [MSI] ermöglicht OC Genie vorgegebene OC Parameter zu verwenden, um das System zu übertakten. Wenn Sie die Einstellung [Customize] wählen, können Sie die folgenden verwandten “Customize OC Genie Option”-Untermenü für OC Genie manuell konfigurieren.

▸ Customize OC Genie option
Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸ Customize CPU Ratio
Hier können Sie die CPU Ratio für OC Genie Funkation angeben.

▸ My GT Overclock
Hier können Sie die Übertaktung von integrierter Grafik für OC Genie Funkation aktivieren/ deaktivieren.

▸ GT Ratio
Hier können Sie die GT Ratio für OC Genie Funkation angeben.

▸ Adjusted my GT Ratio
Zeigt die iGPU Frequenz, wenn OC Genie gestartet wird. Nur Anzeige.

▸ Customize DRAM Frequency
Hier können Sie die DRAM-Frequenz für OC Genie Funkation angeben.

▸ Adjusted My DRAM Frequency
Zeigt die eingestellte Frequenz, wenn OC Genie gestartet wird. Nur Anzeige.

▸ Extreme Memory Profile (X.M.P)
Hier können Sie das Intel Extreme-Memory-Profile (X.M.P.) zu aktivieren/ deaktivieren, wenn OC Genie gestartet wird.

▸ My OC Genie Intel C-State
Hier können Sie das Intel C-State aktivieren/ deaktivieren, wenn OC Genie gestartet wird.

▸ My OC Genie Package C State limit
Hier können Sie die C-State-Modus für OC Genie Funkation angeben

▸ My OC Genie Long duration power limit
Hier können Sie langfristige Leistungsgrenze für OC Genie Funkation anpassen.

▸My OC Genie Long duration maintained

Hier können Sie die beibehalten lange Dauer für OC Genie Funkation anpassen.

▸My OC Genie Short duration power limit

Hier können Sie die kurze Zeit Leistungsgrenze für OC Genie Funkation anpassen.

▸My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU I/O Voltage/ My OC Genie DRAM Voltage/ My OC Genie GPU Voltage

Geben Sie die Spannung der CPU, des Speichers, GPU und des Chipsatz für OC Genie Funkation an.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

Zeigt die die aktuelle Spannung der CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU. Nur Anzeige.

▸DRAM Reference Clock

Geben Sie den DRAM-Bezugstakt für CPU an. Bitte beachten Sie, dass die Übertaktung Verhalten wird garantiert nicht.

▸DRAM Frequency

Hier können Sie die Speicherfrequenz einstellen. Bitte beachten Sie, dass die Übertaktung Verhalten wird garantiert nicht.

▸Adjusted DRAM Frequency

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

Hier können Sie das Intel Extreme-Memory-Profile (X.M.P.) aktivieren/ deaktivieren. Für weitere Informationen beziehen Sie in offizielle Website des Intel.

▸DRAM Timing Mode

Wählen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EEPROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermöglicht die automatische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Untermenü Advanced DRAM Configuration können die Einstellungen für die Module einzeln [Unlink] oder für alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen werden.

▸Advanced DRAM Configuration

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸Command Rate

Legt die DRAM Kommandorate fest.

▸tCL

Hier wird die Verzögerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausführt.

▸tRCD

Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzögerung einzustellen, die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe Geschwindigkeit führt zu höherer Leistung, während langsamere Geschwindigkeiten einen stabileren Betrieb bieten.

▸tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Ad-

dress Strobe - RAS) für eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der Refresh unvollständig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser Menüpunkt ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.

▸ tRAS

Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer Speicherzelle.

▸ tRFC

Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer Speicherzelle.

▸ tWR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines vorgeladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.

▸ tWTR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines Spaltenlesebefehls. Es gestattet den I/O Ansteuerungssignalen die Datenwiederherstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu überschreiben.

▸ tRRD

Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzögerung für unterschiedliche Bänke fest.

▸ tRTP

Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl fest.

▸ tFAW

Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

▸ tWCL

Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

▸ tCKE

Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

▸ tRTL

Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

▸ Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Hier können für jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen werden.

▸ GT OverClocking

Hier können Sie die Übertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.

▸ GT Ratio

Diese Einstellung steuert das Verhältnis der integrierten Grafikfrequenz, um die integrierten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

▸ Adjusted GT Frequency

Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

▸Spread Spectrum

Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugte elektromagnetischen Strahlung, mittels Modulation eines Taktgeneratorimpulses.

Wichtig

- *Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmögliche Systemstabilität und -leistung zu gewährleisten. Stellt für sie EMI ein Problem dar, wählen Sie die gewünschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.*
- *Je größer Spread Spectrum Wert ist, desto größer nimmt der EMI ab, und das System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum meist passend Spread Spectrum Wert.*
- *Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie übertakten, da sogar eine leichte Schwankung eine vorübergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die gerade ausreichen mag, um Ihren übertakteten Prozessor zum einfrieren zu bringen.*

▸Vdroop Control

Mit diesem Menüpunkt können Sie den VDroop Steuermodus wählen.

▸CPU Core OCP Expander

Mit diesem Menüpunkt können die Begrenzung der CPU Over Current Protection erweitern. Der höherer erweiternder Wert gibt weniger CPU-Schutz an. Bitte sorgfältig stellen Sie die CPU-Spannung bei Bedarf.

▸CPU Core Engine Speed

Dieser Menüpunkt erlaubt die Erhöhung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit um CPU-Core-Spannung zu stabilisieren und die Welligkeit-Bandbreite zu minimieren. Die Erhöhung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit verursacht höhere Temperatur der MOSFET. So stellen Sie bitte sicher, dass eine Kühllösung für MOSFET gut vorbereitet, bevor Sie den Wert erhöhen.

▸CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05

Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung der CPU, des Speichers, der GPU und des Chipsatz anzupassen.

▸Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

Zeigt die die aktuelle Spannung der CPU/ DRAM/ GPU. Nur Anzeige.

▸Overclocking Profiles

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Geben Sie einen Namen, indem Sie in diesem Artikel eintippen.

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Speichern Sie die aktuelle Übertaktungs-Einstellungen auf ROM für ausgewählten Profil.

▸ Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Laden / Löschen der gespeicherten Profileinstellungen von ROM.

▸ OC Profile Save to USB

Speichern Sie die aktuelle Übertaktungs-Einstellungen auf USB-Flashspeicher.

▸ OC Profile Load from USB

Laden Sie die gespeicherten Einstellungen von USB-Flashspeicher.

▸ CPU Specifications

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü markiert alle Einstellungen und Timings von Ihren DIMMs. Diese Informationen kann je nach Modell und ist schreibgeschützt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] drücken. Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸ CPU Technology Support

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur Anzeige.

▸ MEMORY-Z

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü markiert alle Einstellungen und Timings von Ihren DIMMs. Diese Informationen kann je nach Modell und ist schreibgeschützt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem Sie die Taste [F5] drücken. Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸ DIMM1~4 Memory SPD

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die Information des installierten Speichers an.

▸ CPU Features

Drücken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenü aufzurufen.

▸ Active Processor Cores

Hier können Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswählen.

▸ Limit CPUID Maximum

Max CPUID Value Limit kann die aufgeführte Geschwindigkeit des Prozessors für ältere Betriebssysteme begrenzen.

▸ Execute Disable Bit

Es kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, bei denen Würmer, um Ihr System mit Codeausführung zu beschädigen. Es wird empfohlen, halten Sie diese stets aktiviert.

▸ Intel Virtualization Tech

Verbessert Virtualisierung und ermöglicht dem System, wie mehrere virtuelle Systeme handeln. Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

▸ Intel VT-D Tech

Hier können Sie die Intel Intel VT-D-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

▸ Power Technology

Hier können Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswählen.

▸ C1E Support

Während des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme zu reduzieren. Nicht alle Prozessor unterstützt Enhanced Halt Stand (C1E).

▸ OverSpeed Protection

Die Funktion kann den aktuellen CPU Status sowie seine Leistungsaufnahme überwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau übersteigt, verringert der Prozessor automatisch seine Taktrate. Wollen Sie Ihre CPU Übertakten, wird es empfohlen, diese Funktion deaktiviert ist.

▸ Intel C-State

C-Zustand ist ein Power-Management-Zustand, das erkennt, wenn das System im Leerlauf ist und den Stromverbrauch entsprechend senkt.

▸ Package C State limit

Hier können Sie einen C-State-Modus auswählen.

▸ Long duration power limit (W)

Hier können Sie die TDP Leistungsgrenze für einen langen Zeitraum einstellen.

▸ Long duration maintained (s)

Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) für die TDP Leistungsgrenze (W) für einen bestimmten Zeitraum ein.

▸ Short duration power limit (W)

Hier können Sie die TDP Leistungsgrenze für einen kurzen Zeitraum einstellen.

▸ Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Hier können Sie die TDP Leistungsgrenze für die primären/ sekundären Ebene Turbo einstellen.

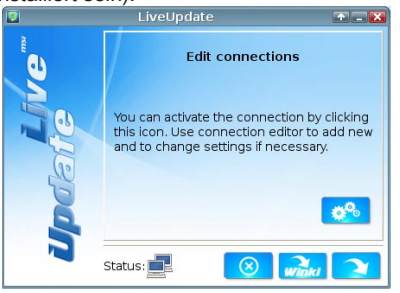
▸ 1/2/3/4-Core Ratio Limit

Anzeigen der maximalen Kerne der CPU 1/2/3/4.

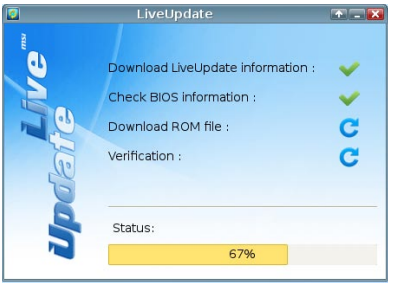
Aktualisierung BIOS mit dem Live-Update

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie das BIOS mit Hilfe des Live-Update-Programms aktualisieren können, noch das Betriebssystem gestartet wurde. Bei einer bestehenden Internetverbindung kann Live-Update das BIOS selbstständig aktualisieren. Um das BIOS mit dem Live-Update-Programm zu aktualisieren, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Taste Live-Update  im Menü für BIOS-Dienstprogramme. (Die Winki muss installiert sein).



2. Wenn nötig, bauen Sie die Verbindung auf durch einen Klick auf die Einstellung-Taste .
3. Klicken Sie auf die Taste “Weiter” .



4. Live Update erkennt automatisch die BIOS-Version und laden Sie die entsprechende Datei.



5. Klicken den Bestätigen Button , um das BIOS zu aktualisieren.

Wichtig

Nicht aktualisieren Sie das the BIOS, wenn Ihr System gut läuft.

Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene Disc enthält alle notwendigen Treiber. Um die Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzuführen. Der Treibergebrauchs-Disc enthält:

- Treibermenü : Es gibt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den gewünschten Treiber.
- Gebrauchsmenü : Sie erlaubt Ihnen verfügbare Software-Anwendungen zu installieren.
- Service-Basismenü : Mit diesem Menü können Sie offizielle Webseite des MSI linken.
- Produktinformation-Menü : Es zeigt die neu Informationen von MSI Produkt.
- Sicherheits-Menü : Es bietet die nützliche Antivirenprogramm.

Wichtig

Besuchen Sie bitte die offizielle Website des MSI, um die neuesten Treiber und BIOS für bessere System Leistung zu erhalten.

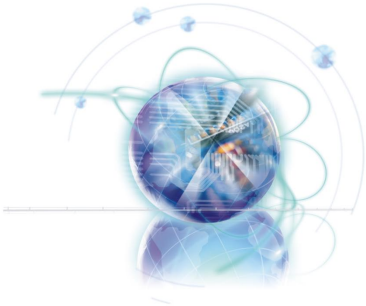
Installation von MSI Winki

Der BIOS Browser und weitere Utilities setzen eine vorherige Installation der Winki-Software voraus. Bitte installieren Sie daher zunächst die Winki-Software von der MSI Teriber-CD unter Windows.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Winki zu installieren:



1. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie das Windows Betriebssystem.
2. Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-Bildschirm erscheint automatisch.
3. Klicken Sie auf den Treiber-Tab.
4. Klicken Sie auf die Taste "OTHERS (ANDERE)".
5. Wählen Sie Winki, um den Vorgang zu starten.
6. Wenn das Programm beendet wurde, starten Sie den Computer neu.



Français

Z77A-GD55/ Z75A-GD55 Séries

Spécifications

Processeurs Supportés

- 3ème Génération Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processeurs dans un LGA 1155 socket
  (Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeux de puces

- Puces Intel® Z77/ Z75

Mémoire supportée

- 4x DDR3 DIMMs supportent DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)
- Supporte le mode double-canal
  (*OC = OverClocking, pour plus d'information sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

- Supporte LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Intel® 82579V

Audio

- HD audio codec intégré par Realtek® ALC892
- 8-canal audio avec détection de prise
- Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA

- 2x ports SATA 6Gb/s
  - (SATA1~2) par Intel® Z77/ Z75
- 4x ports SATA 3Gb/s
  - (SATA3~6) par Intel® Z77/ Z75

RAID

- SATA1~6 supportent la technologie Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) par Intel® Z77/ Z75

USB 3.0

- 2x ports USB 3.0 IO arrière par Intel® Z77/ Z75
- 1x connecteur USB 3.0 intégré par Intel® Z77/ Z75

Multi-GPU

- Supporte la Technologie ATI® CrossFire™ Technology
- Supporte la Technologie NVIDIA® SLI™ Technology

Connecteurs & Boutons

- Panneau arrière
  - 1x port clavier/ souris PS/2
  - 1x bouton d'effacement CMOS
  - 1x port S/PDIF-out coaxial
  - 1x port S/PDIF-out optique
  - 4x ports USB 2.0
  - 2x ports USB 3.0
  - 1x port LAN
  - 6x ports audio
  - 1x port HDMI®**, supportant une résolution maximum de 1920x1200
  - 1x port DVI-D**, supportant une résolution maximum de 1920x1200
  - 1x port VGA**
  - ** Cette plate-forme supporte la fonction double-écran pour deux ports de sortie facultatifs (HDMI+DVI, DVI+VGA ou VGA+HDMI).
- Connecteurs intégrés
  - 3x connecteurs USB 2.0
  - 1x connecteur USB 3.0
  - 1x connecteur de Module TPM
  - 1x connecteur audio avant
  - 1x connecteur de Châssis Intrusion
  - 1x connecteur Voice Genie (en option)
  - 1x connecteur de panneau MultiConnect (en option)
  - 1x réglage de points V-Check (en option)

Emplacements

- 2x emplacements PCIe 3.0 x16
- 1x emplacement PCIe 2.0 x16
  - PCI_E7 supporte jusqu'à la vitesse PCIe 2.0 x4 (lorsque PCI_E3 ou PCI_E6 est vide) ou jusqu'à la vitesse PCIe 2.0 x2 (lorsque PCI_E3 ou PCI_E6 est installé).
- 4x emplacements PCIe 2.0 x1

Dimension

- ATX (30.5 cm X 24.5 cm)

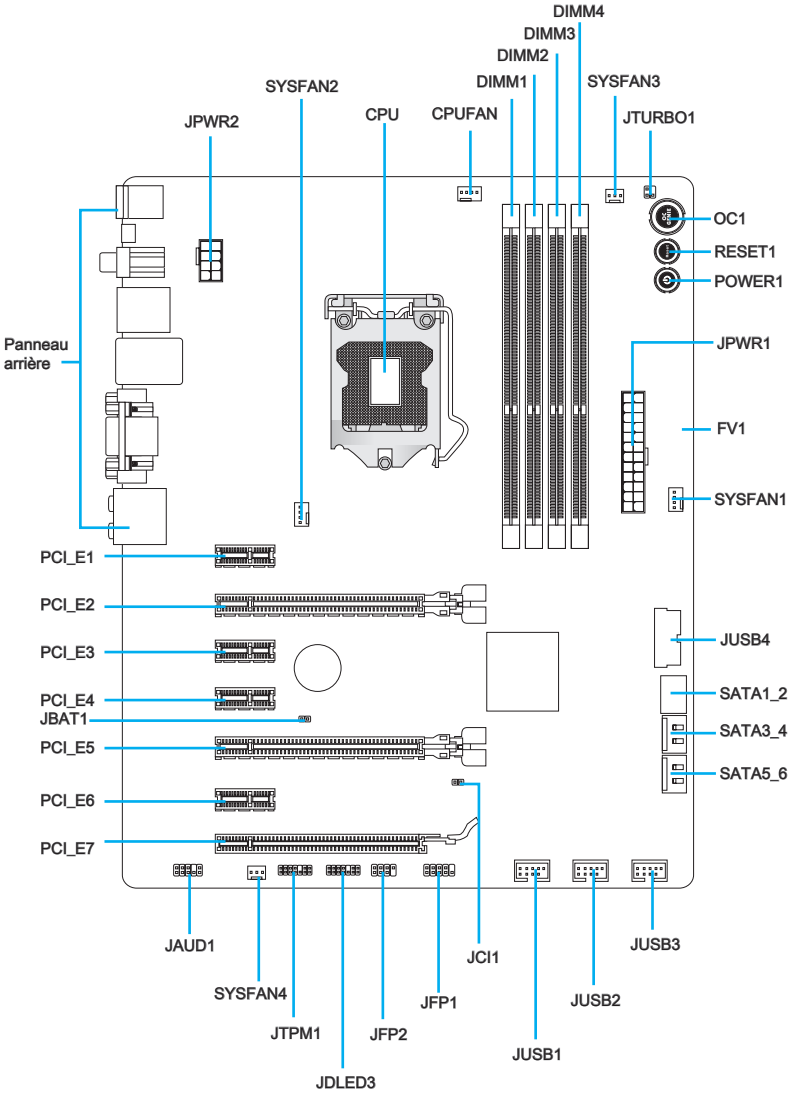
Trous taraudés de montage

- 9x trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des pièces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php

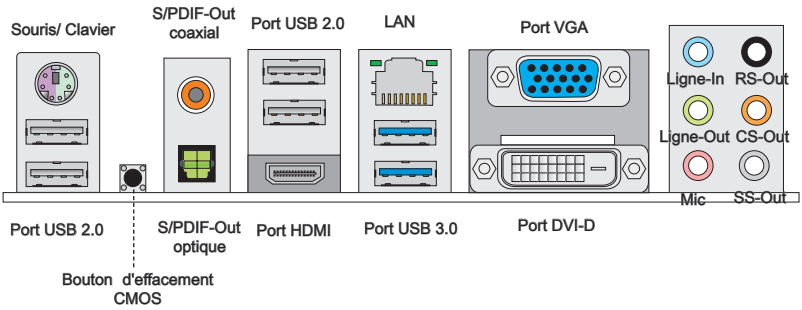
Guide Rapide Des Connecteurs



Guide référence des connecteurs

Noms de ports	Types des ports	Page
Panneau arrière		Fr-6
CPU	LGA1155 CPU Socket	Fr-8
CPUFAN,SYSFAN1~4	Connecteurs d'alimentation de ventilateurs	Fr-18
DIMM1~4	Emplacements de mémoire DDR3	Fr-14
FV1	Connecteur points de vérification de tension	Fr-24
JAUD1	Connecteur audio avant	Fr-19
JBAT1	Cavalier d'effacement CMOS	Fr-27
JCI1	Connecteur Châssis Intrusion	Fr-21
JDLED3	Connecteur Voice Genie	Fr-22
JFP1, JFP2	Connecteurs panneau avant	Fr-19
JPWR1	Connecteur d'alimentation ATX 24-pin	Fr-13
JPWR2	Connecteur d'alimentation ATX 8-pin	Fr-13
JTPM1	Connecteur de Module TPM	Fr-22
JTURBO1	Connecteur de Panneau MultiConnect	Fr-23
JUSB1~3	Connecteurs d'extension USB 2.0	Fr-20
JUSB4	Connecteur d'extension USB 3.0	Fr-21
OC1	Bouton OC Genie	Fr-25
PCI_E2, 5, 7	Emplacements d'extension PCIe x16	Fr-16
PCI_E1, 3, 4, 6	Emplacements d'extension PCIe x1	Fr-16
POWER1	Bouton d'alimentation	Fr-26
RESET1	Bouton de réinitialisation	Fr-26
SATA1~2	Connecteurs SATA 6Gb/s	Fr-17
SATA3~6	Connecteurs SATA 3Gb/s	Fr-17

Guide rapide du panneau arrière



▸ **Souris/Clavier**

Connecteur souris/ clavier DIN de PS/2® pour une souris ou un clavier PS/2®.

▸ **Bouton d'effacement CMOS**

Il y a un CMOS RAM intégré, qui possède un bloc d'alimentation alimenté par une batterie externe, destiné à conserver les données de configuration du système. Avec le CMOS RAM, le système peut lancer automatiquement le système d'exploitation chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du système, utilisez ce bouton pour effacer les données. Appuyez le bouton pour effacer les données.

▸ **S/PDIF-Out coaxial**

Ce connecteur est utilisé pour relier l'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Interconnect Format) de la transmission audio numérique à un haut-parleur externe via un câble coaxial.

▸ **S/PDIF-Out optique**

Ce connecteur est utilisé pour relier l'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Interconnect Format) de la transmission audio numérique à un haut-parleur externe via un câble de fibre optique.

▸ **Port USB 2.0**

Le port USB 2.0 sert à brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la souris, ou d'autres périphériques compatibles USB 2.0.

▸ **Port USB 3.0**

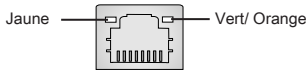
Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

Important

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une câble USB 3.0 pour connecter au port USB 3.0.

▸LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert à la connexion au réseau local (Local Area Network (LAN)).



LED	Couleur	LED d'état	Condition
Gauche	Jaune	Eteinte	La connexion au réseau LAN n'est pas établie.
		Allumée (Stable)	La connexion au réseau LAN est établie.
		Allumée (Clignotante)	L'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau local LAN.
Droite	Vert	Eteinte	Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné
		Allumée	Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné
	Orange	Allumée	Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné

▸Port HDMI

Le High-Definition Multimedia Interface (HDMI) est un interface d'audio/vidéo tout-digital, qui est capable de transmettre les trains décompressés. HDMI supporte toutes les formes de TV, y compris le standard, l'amélioré, ou les vidéo de haute-définition, et l'audio digital de multi-canaux sur le câble simple en plus.

▸Port VGA

Le connecteur féminin de DB15-pin est fournit pour un moniteur.

▸Port DVI-D

Le connecteur DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) peut être relié à un moniteur LCD, ou un moniteur CRT avec un adaptateur. Pour connecter un moniteur, veuillez vous référer au manuel du moniteur pour plus d'information.

Important

Cette plate-forme supporte la fonction double-écran pour deux ports de sortie facultatifs (HDMI+DVI, DVI+VGA ou VGA+HDMI).

	HDMI+DVI	DVI+VGA	VGA+HDMI
Mode étendu (Etendre le PC sur un deuxième moniteur)	○	○	○
Mode clone (Deux moniteurs ont le même écran)	○	○	○

▸Ports Audio

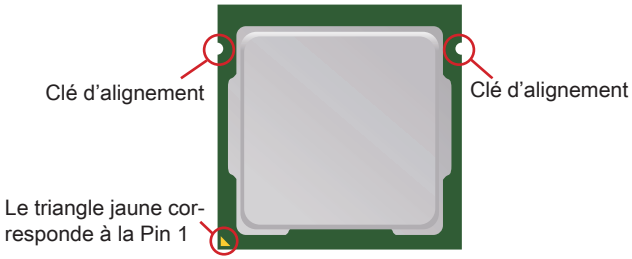
Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier leur utilisation grâce à la couleur des prises audio.

- Bleu-Ligne in : sert à connecter les périphériques de sortie audio externe.
- Vert- Ligne out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.
- Rose- Mic : est utilisé pour un microphone.
- Noir- RS-Out : Acoustique arrière en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.
- Orange- CS-Out : Centre/ Caisson de basse en mode de canal 5.1/ 7.1.
- Gris- SS-Out : Acoustique de côté en mode de canal 7.1.

Processeur : CPU

Introduction du LGA 1155 CPU

A la surface du LGA 1155 CPU vous noterez deux clés d'alignement et un triangle jaune servant à aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mère. Le triangle jaune corresponde à la Pin 1.



Important

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le système. Assurez-vous toujours que le système de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d'appliquer une couche de pâte thermique (ou film thermique) entre le processeur et le système de refroidissement afin d'améliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper l'alimentation électrique du boitier ou par débrancher le cordon d'alimentation de la prise pour garantir la sécurité du processeur.

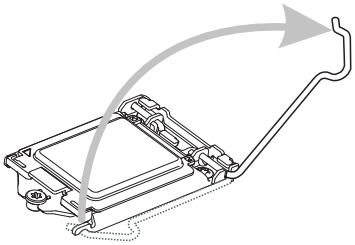
Overclocking

Cette carte mère supporte l'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d'overclocking. Toutefois l'utilisation au delà des spécifications constructeur n'est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications du produit.

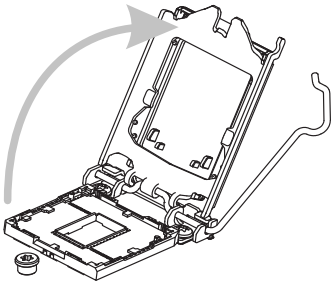
Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d'un ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte mère.

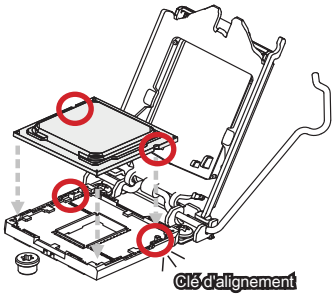
1. Décrochez et levez le levier à la position complètement ouverte.



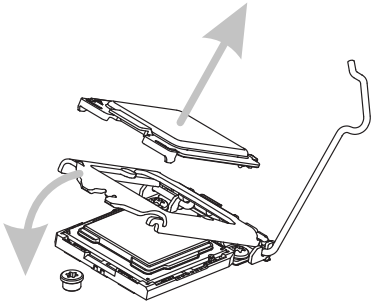
2. Le plaque se lève automatiquement lorsque le levier est levé à la position complètement ouverte. **Ne touchez aucune broche du socket CPU.**



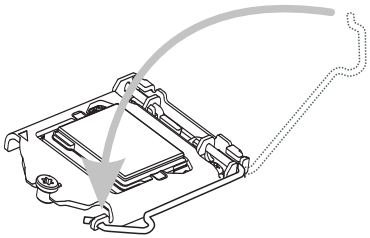
3. Alignez le CPU sur le socket CPU. Assurez-vous de tenir le CPU par la base avec les contacts métaux vers le bas. La clé d'alignement du CPU s'aligne sur les bords du socket pour garantir une bonne correspondance.



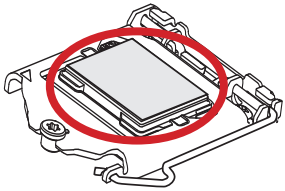
4. Fermez le plaque et enlevez le couvercle plastique de protection.



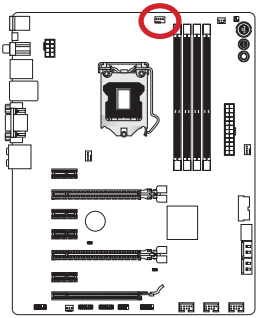
5. Inspectez le CPU s'il est bien posé dans le socket. Appuyez le levier et verrouillez-le sous l'onglet de rétention.



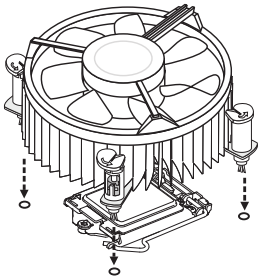
6. Régulièrement étendez une couche fine d'enduit thermique (ou une bande thermique) sur le haut du CPU, pour améliorer la dissipation de la chaleur et protéger le CPU de la surchauffe.



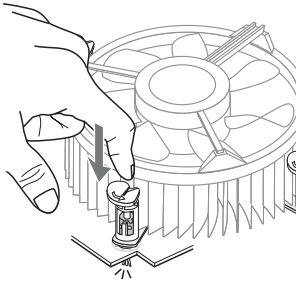
7. Localisez le connecteur de ventilateur de CPU sur la carte mère.



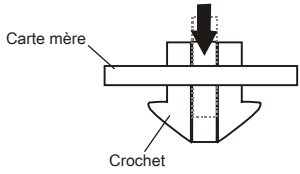
8. Placez le ventilateur sur la carte mère avec les fils vers le connecteur et les crochets adaptés aux trous sur la carte mère.



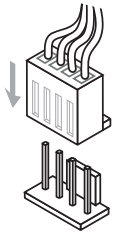
9. Poussez le ventilateur jusqu'à ce que les quatres pinces soient bien enclavées dans les trous sur la carte mère. Appuyez sur le quatre crochets pour fixer le ventilateur. Vous entendrez un clic de chaque crochet mis en position.



10. Inspectez la carte mère pour assurer que le ventilateur soit correctement verrouillé en place.



11. Finalement, attachez le câble du ventilateur de CPU au connecteur du ventilateur de CPU sur la carte.

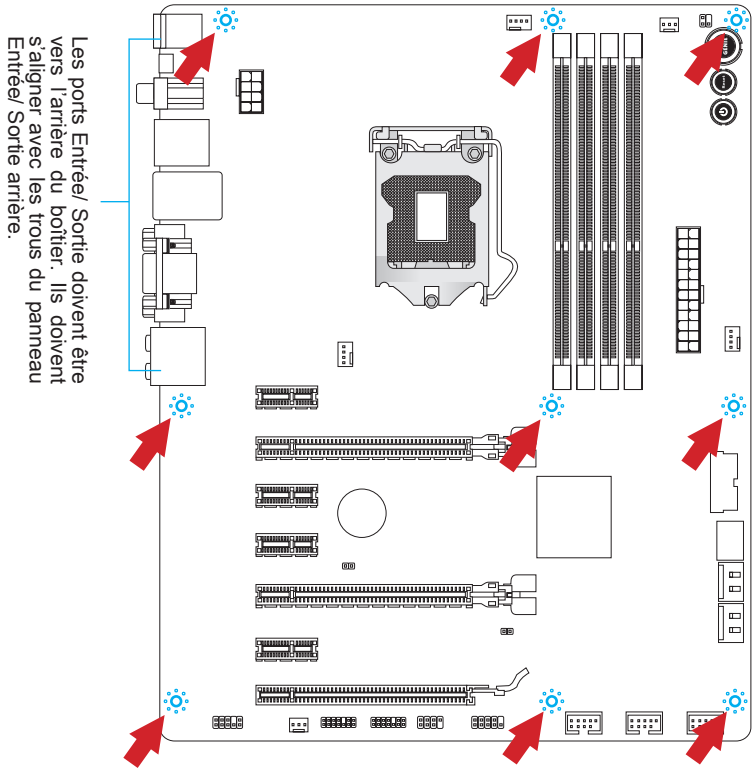


Important

- *Ne touchez pas les broches du socket CPU.*
- *Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer votre système.*
- *Quand le CPU n'est pas installé, toujours protégez les broches du socket CPU avec le couvercle plastique couvrant le socket.*
- *Veuillez vous-référer à la documentation du ventilateur de CPU pour plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.*

Trous Taraudés de Montage

Avant d'installer votre carte mère, il faut d'abord installer les socles de montage néce saires sur le plateau de montage du boîtier de l'ordinateur. Si la boîtier de l'ordinateur est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arrière, veuillez utiliser celui ci plutôt que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte mère. Le panneau Entrée/ Sortie arrière doit se fixer facilement dans la boîtier sans recourir à des vis. Alignez les socles de montage du plateau avec les trous taraudés de la carte mère et sécurisez la carte mère avec les vis fournies avec le boitier de l'ordinateur. L'emplacement des trous taraudés de la carte est montrée ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez vous référer au manuel de votre boîtier ordinateur.



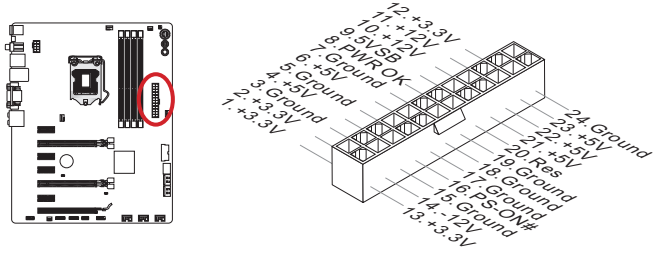
Important

- *Installez la carte mère sur une surface plate et propre.*
- *Pour prévenir tous dommages à la carte mère, veillez à n'avoir aucun contact entre la carte mère et le boîtier de l'ordinateur hormis les socles de montage.*
- *Veuillez vous assurer qu'il n'y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans la boîte ordinateur qui entraînerait un court circuit à la carte mère.*

Connecteurs d'alimentation

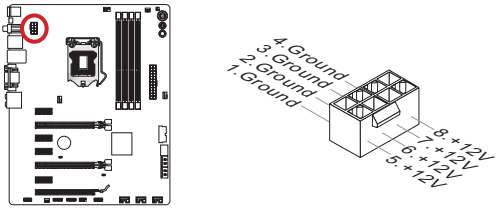
JPWR1 : Connecteur d'alimentation ATX 24-pin

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX 24-pin. Pour cela, alignez le câble d'alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le câble dans le connecteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le câble d'alimentation doit être accrochée sur le connecteur d'alimentation de la carte mère.



JPWR2 : Connecteur d'alimentation du ATX 8-pin

Ce connecteur fournit l'alimentation de 12V au CPU.

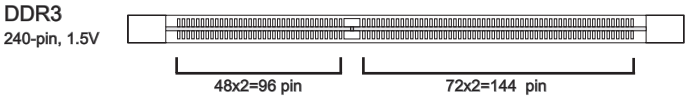


Important

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mère.

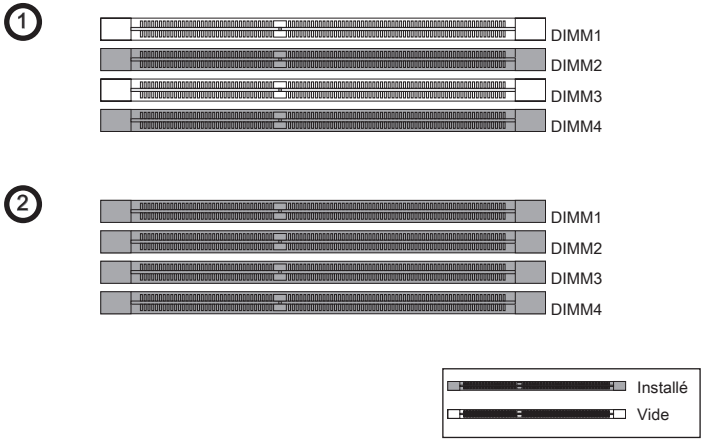
Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés à installer les modules de mémoire. Pour plus d'informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/service/test-report



Règle de population en mode double-canal

En mode de double-canal, les modules de mémoire peuvent transmettre et recevoir simultanément deux lignes de données. L'activation du mode double-canal peut améliorer les performances du système. Veuillez vous reporter aux illustrations suivantes pour connaître les règles de population en mode de double-canal.

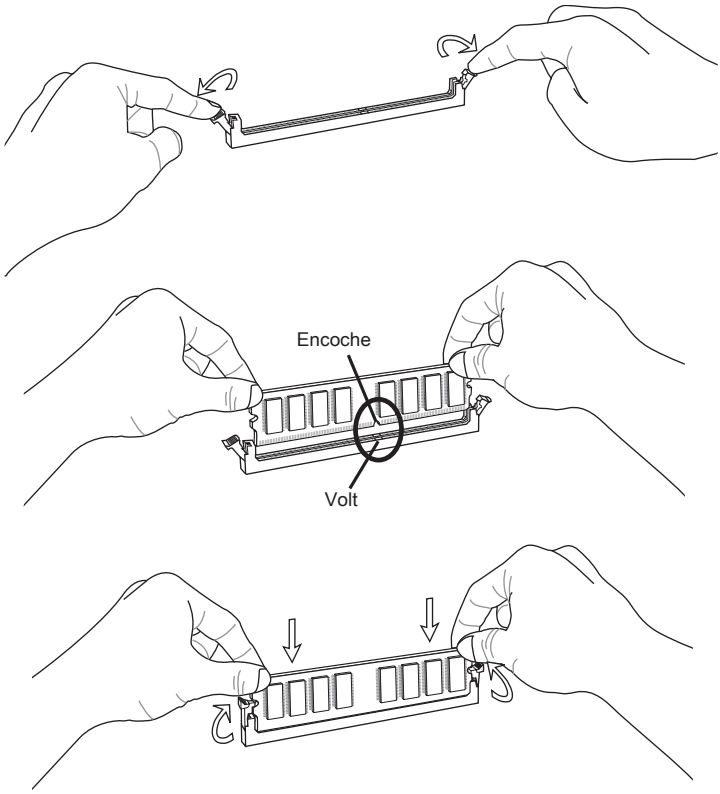


Important

- *Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les emplacements DDR3 DIMM.*
- *Pour garantir la stabilité du système, assurez-vous d'installer les modules de mémoire du même type et de la même densité en mode de double-canal.*
- *A cause du développement de la ressource des puces, le système ne détectera que jusqu'à 31+GB (non 32GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont installés avec des modules de mémoire de 8GB.*

Installation des modules de mémoire

1. Déverouillez l'emplacement DIMM en repoussant les pinces de montage sur le côté. Insérez verticalement le module de mémoire dans l'emplacement DIMM. Le module de mémoire possède une seule encoche en son centre sur le bas et ne s'adaptera que s'il est orienté de la manière convenable à l'emplacement DIMM.
2. Poussez le module de mémoire profondément dans l'emplacement DIMM. Les pinces plastiques de chaque côté de l'emplacement DIMM se ferment automatiquement lorsque le module de mémoire est correctement posé et vous entendrez un clic.
3. Vérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par les pinces de l'emplacement DIMM sur les côtés.

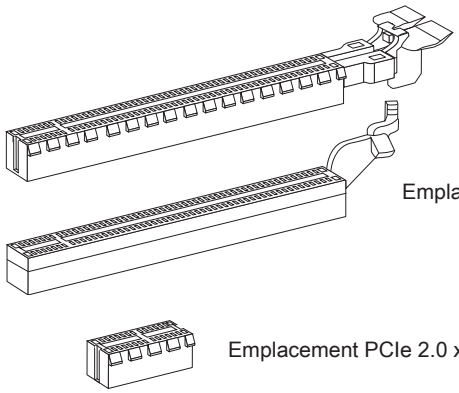


Emplacements d'extension

Cette carte mère contient de nombreux ports pour les cartes d'extension, tels que les cartes graphiques ou les cartes audio.

Emplacement PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)

L'emplacement PCIe supporte la carte d'extension d'Interface PCIe.



Emplacement PCIe 3.0 x16

Emplacement PCIe 2.0 x16

Emplacement PCIe 2.0 x1

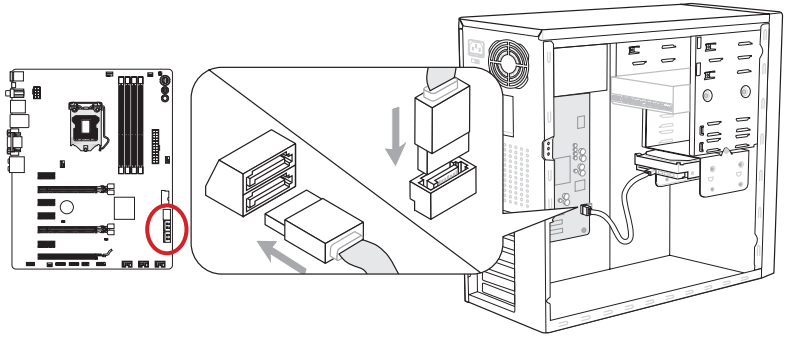
Important

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d'extension, assurez-vous que le PC n'est pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires du matériel ou logiciel ajoutés.

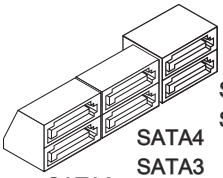
Connecteurs internes

SATA1~6 : Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d'interface de SATA haut débit. Chaque connecteur peut être relié à un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), lecteurs d'état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).



* Le schéma de carte mère dans la figure n'est qu'à titre de référence.



SATA1~2 (6Gb/s, par Intel® Z77/ Z75)

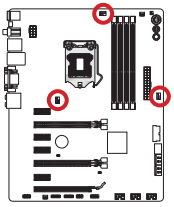
SATA3~6 (3Gb/s, par Intel® Z77/ Z75)

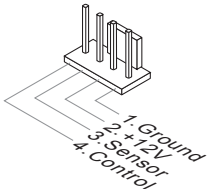
Important

- *De nombreux périphériques SATA ont besoin d'un câble d'alimentation. Ce type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les lecteurs d'état solid (SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au manuel des périphériques pour plus d'information.*
- *Dans la plupart des boîtiers d'ordinateur, il est necessaire de fixer les périphériques SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique, avec des vis par les fixations adéquats. Référez-vous au manuel de votre boîtier ou de votre périphérique SATA pour plus d'instructions d'installation.*
- *Veuillez ne pas plier le câble de SATA à 90°. Autrement il entraînerait une perte de données pendant la transmission.*
- *Les câbles SATA en ont des prises identiques sur chaque côté. Néanmoins, il est recommandé de connecter la prise plate sur la carte mère pour un gain d'espace.*

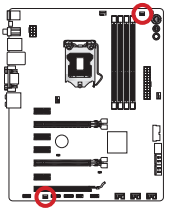
CPUFAN, SYSFAN1~4 : Connecteur d'alimentation du ventilateur

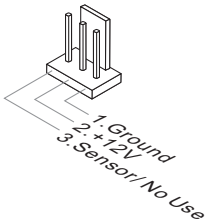
Les connecteurs d'alimentaion du ventilateur supportent les ventilateurs de type +12V. Si la carte mère est équipée d'un moniteur du matériel de système intégré, vous devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d'un capteur de vitesse afin de contrôler le ventilateur de l'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs. Certains ventilateurs de système se connectent directement à l'alimentation au lieu de se connecter à la carte mère. Un ventilateur de système peut être relié à n'importe quel connecteur de ventilateur système.





CPUFAN/ SYSFAN1/ SYSFAN2





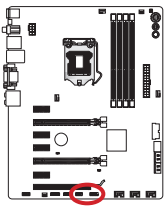
SYSFAN3/ SYSFAN4

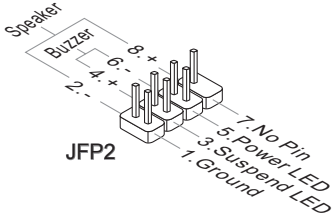
Important

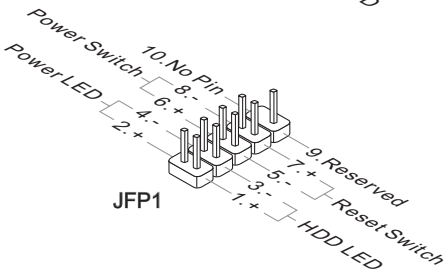
- *Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.*
- *Ces connecteurs CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2 supportent le contrôle Smart fan. Vous pouvez installer l'utilitaire Control Center II qui contrôlera automatiquement la vitesse du ventilateur selon la température actuelle.*
- *S'il n'y pas assez de ports sur la carte mère pour connecter tous les ventilateurs du système, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un ventilateur à l'alimentation du boîtier.*
- *Avant le premier démarrage, assurez-vous qu'aucune câble n'endommage les lames de ventilateurs.*

JFP1, JFP2 : Connecteur panneau avant

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®. Lors d'installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser les mConnectors attachés afin de vous simplifier l'installation. Connectez tous les fils du boîtier aux mConnectors et puis connectez les mConnectors à la carte mère.





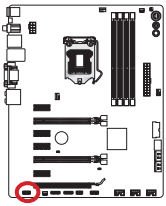


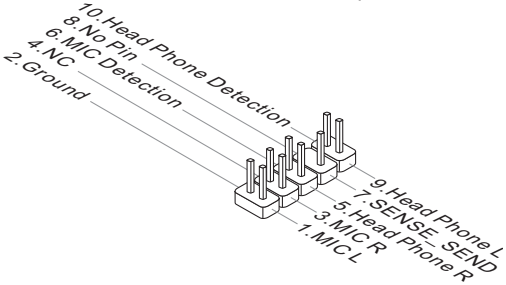
Important

- *Sur les branchements du boîtiers, les broches marquées par de petits triangles sont des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et l'explication de mConnectors pour déterminer la bonne orientation et position des connecteurs.*
- *La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boîtier d'ordinateur sont connectés au JFP1 à l'origine.*

JAUD1 : Connecteur audio panneau avant

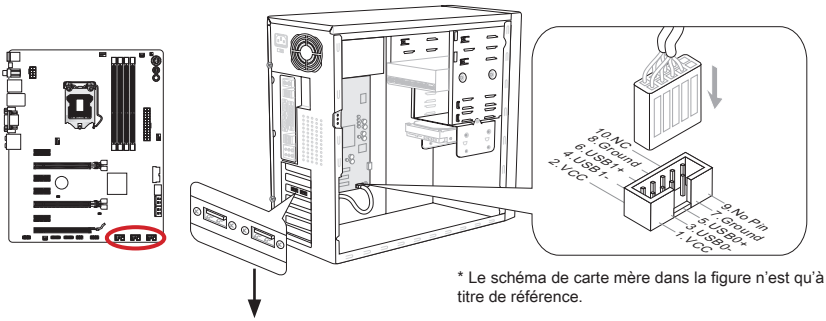
Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant. Il est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.





JUSB1~3 : Connecteurs d'extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné à connecter les périphériques USB de haute-vitesse tels que lecteurs de disques durs (HDDs) USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.



* Le schéma de carte mère dans la figure n'est qu'à titre de référence.

Support USB 2.0 (en option)

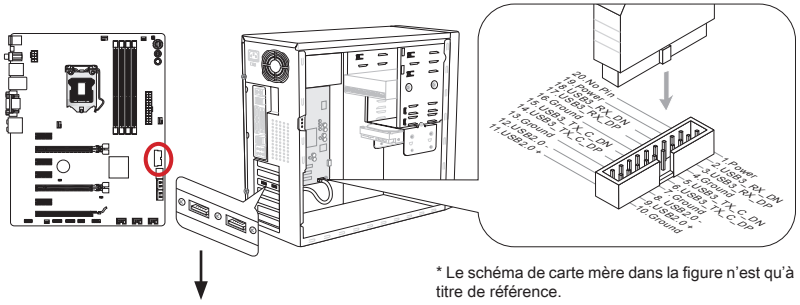
Le connecteur JUSB1 **(marqué rouge)** supporte la nouvelle technologie MSI Super-Charger permettant de recharger plus rapidement votre téléphone portable ou d'autre périphérique se rechargeant via USB. Pour activer cette fonction, il est nécessaire d'installer l'application MSI SuperCharger sur votre ordinateur. Lorsque la application Super-Charger est activée, le connecteur JUSB1 convertira les canaux de données en canaux d'alimentation supplémentaires pour permettre la charge rapide. Veuillez remarquer qu'à ce moment, la transmission et synchronisation des données du connecteur JUSB1 seront désactivées. Pour activer à nouveau JUSB1 comme un connecteur USB 2.0 ordinaire, veuillez éteindre l'application SuperCharger. Lorsque l'ordinateur est au mode veille ou hibernation (S3/ S4/ S5), le mode SuperCharger peut être activé automatiquement.

Important

- *Notez que les pins VCC et GND doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage possible.*
- *Veuillez ne connecter qu'un seul périphérique par port USB pour assurer une charge stable.*
- *La Technologie SuperCharger n'est pas disponible sur tous les modèles de carte mère. Veuillez vous référer au site MSI pour vérifier si votre carte mère est équipé de la techonolgie SuperCharger.*
- *Pour l'iPad, JUSB1 **(marqué rouge)** peut aussi charger l'iPad en état S3, S4, S5.*
- *Nous ne recommandons pas de déconnecter un périphérique lorsque vous le chargez en état S1.*

JUSB4 : Connecteurs d'extension USB 3.0

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s (Super-Vitesse).



* Le schéma de carte mère dans la figure n'est qu'à titre de référence.

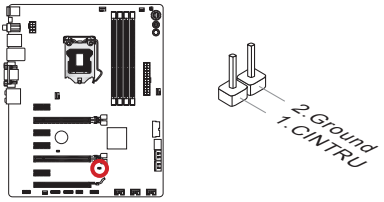
Support USB 3.0 (en option)

Important

- *Notez que les pins de VCC et GND doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage possible.*
- *Si vous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une câble USB 3.0.*

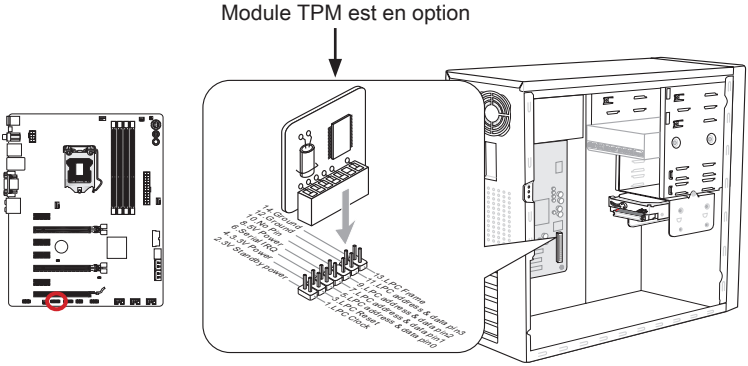
JCI1 : Connecteur Châssis Intrusion

Ce connecteur est connecté à un câble châssis intrusion switch. Si le châssis est ouvert, le switch en informera le système, qui enregistera ce statut et affichera un écran d'alerte. Pour effacer ce message d'alerte, vous devez entrer dans le BIOS et désactiver l'alerte.



JTPM1 : Connecteur de Module TPM

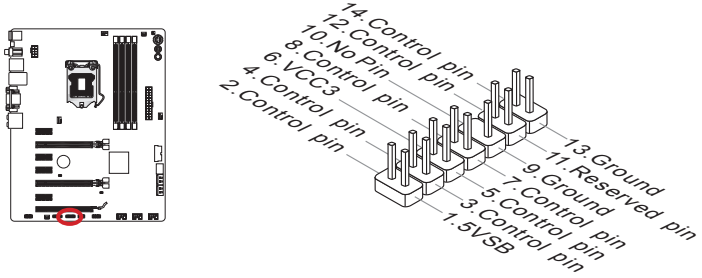
Ce connecteur permet de relier un module TPM (Trusted Platform Module) en option. Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus de détails.



* Le schéma de carte mère dans la figure n'est qu'à titre de référence.

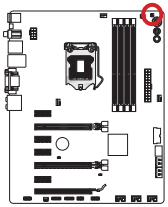
JDLED3 : Connecteur Voice Genie (en option)

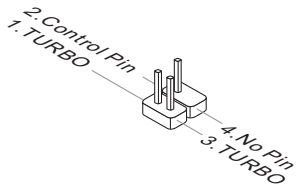
Ce connecteur sert à relier le module Voice Genie de contrôle de voix (en option). Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus de détails.



JTURBO1 : Connecteur de panneau MultiConnect (en option)

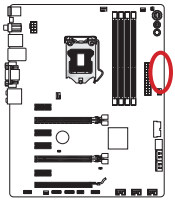
Ce connecteur sert à connecter un panneau avant en option pour contrôler OC Genie et des fonctions supplémentaires. Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus de détails.

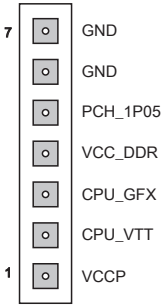




FV1 : Connecteur de points vérifications de tension (en option)

Ces points vérification de tension servent à mesurer les tensions actuelles du système. Il faut un multimètre (non compris) pour vérifier les tensions. Afin de mesurer la tension, veuillez utiliser les câbles de points vérif de tension, compris dans le paquet de carte mère. Attachez le fil positif du multimètre au câble de point vérif tension et attachez le fil négatif sur le connecteur de la terre.





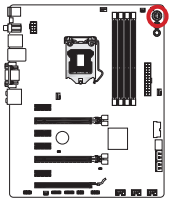
Point	Description
GND (pin 6, pin 7)	Terre
PCH_1P05 (pin 5)	Tension PCH 1.5. La tension PCH est celle fournie au platform Controller Hub.
VCC_DDR (pin 4)	Tension Mémoire. La tension de mémoire DDR est celle fournie aux modules de mémoire DDR sur la carte mère. Un bas timing mémoire exige une haute tension pour maintenir la stabilité du système.
CPU_GFX (pin 3)	La tension CPU_GFX est celle fournie aux processeurs graphiques intégrés sur le CPU.
CPU_VTT (pin 2)	Tension CPU IO (Uncore). La tension CPU IO est celle founie à Uncore sur le CPU. Haut overclocks exige une haute tension CPU IO pour maintenir la stabilité du système.
VCCP (pin 1)	Tension coeur CPU. La tension du coeur CPU est celle fournie au coeur CPU. Haut overclocks exige une haute tension du coeur CPU pour maintenir la stabilité du systèm.

Boutons

Cette carte mère possède de nombreux boutons intégrés pour contrôler les fonctions variées. Cette section vous explique comment changer la fonction de votre carte mère avec ces boutons intégrés.

OC1 : Bouton OC Genie

Ce bouton sert à auto-overclocker le système. Appuyez ce bouton une fois lorsque le système est éteint pour activer OC Genie. Le bouton reste enfoncé jusqu'à ce qu'il soit appuyé encore pour désactiver la fonction OC Genie. Lors du prochain démarrage, l'utilitaire OC Genie overclocke automatiquement les réglages CPU aux valeurs de performance optimale. Pour désactiver OC Genie, éteignez le système et appuyez encore le bouton OC Genie. Le bouton n'est plus enfoncé et les réglages de configuration CPU retournent aux valeurs normales.



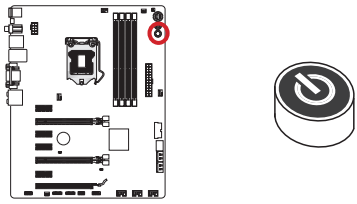


Important

- *Veuillez installer une mémoire de DDR3 1333, ou supérieure et un dispositif de dissipation de la chaleur de qualité lorsque vous utilisez la fonction OC Genie.*
- *Nous ne garantissons pas le cadre d'overclocking ni les dommages/ risques pouvant être causés par l'overclocking.*
- *Vous pouvez désactiver la fonction OC Genie dans les réglages du BIOS. Veuillez vous référer à la section BIOS de ce manuel pour les instructions comment désactiver OC Genie dans le BIOS.*
- *L'utilisation d'OC Genie est à la risque de l'utilisateur. Overclocking n'est jamais garanti par MSI.*
- *Pour assurer la réussite d'utilisation OC Genie, les composants MSI sont recommandés.*

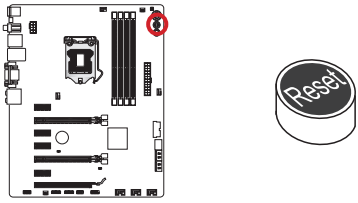
POWER1 : Bouton d'alimentation

Ce bouton sert à allumer ou éteindre le système. Appuyez ce bouton pour allumer ou éteindre le système.



RESET1 : Bouton de réinitialisation

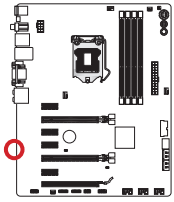
Ce bouton sert à réinitialiser le système. Appuyez ce bouton pour le réinitialiser.



Cavaliers

JBAT1 : Cavalier d'effacement CMOS

Il y a un CMOS RAM intégré, qui possède un bloc d'alimentation alimenté par une batterie externe, destiné à conserver les données de configuration du système. Avec le CMOS RAM, le système peut lancer automatiquement le système d'exploitation chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du système, réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.





Conserver les données

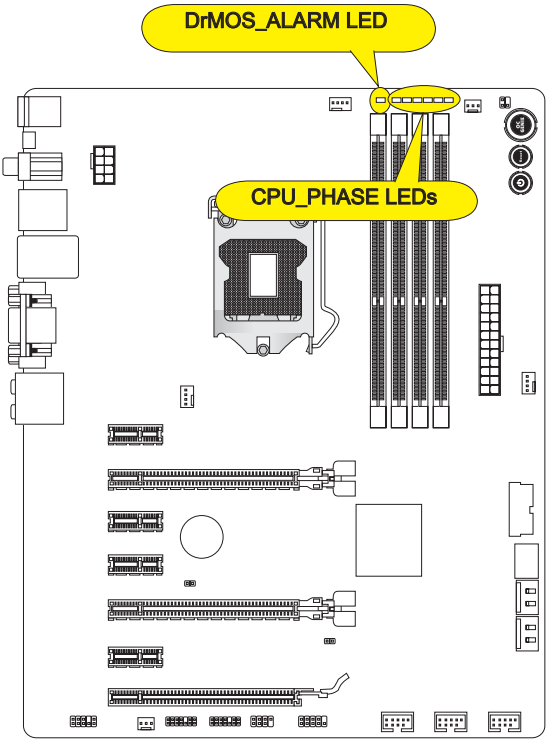


Effacer les données

Important

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le système est éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d'effacer le CMOS pendant que le système est allumé; cela endommagerait la carte mère.

Indicateurs de Statut LED



CPU_PHASE LEDs

Ces LEDs changent selon le chargement du CPU. Plus haut est le nombre de phase d'alimentation, plus fiable est l'alimentation vers le processeur.

DrMOS_ALARM LED

Ce LED s'allume rouge lorsque DrMOS est surchauffé.

Réglage BIOS

CLICK BIOS II est développé par MSI qui fournit une interface graphique d'utilisateur pour régler les paramètres de BIOS a l'aide de la souris et le clavier.

Avec CLICK BIOS II, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations du système tel que le nom CPU, la capacité DRAM, la version du système d'exploitation et du BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de paramétrages pour les sauvegarder et les partager avec vos amis. Avec une connexion Internet, vous pouvez surfer sur Internet, lire les mails et utiliser Live Update pour la mise à jour de votre système.

Entrée

Allumez l'ordinateur et le système lancera le processus POST (Test automatique d'allumage). Lorsque le message ci-dessous apparaît à l'écran, appuyez sur la touche <DEL> pour entrer dans le Réglage.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer dans le Menu Démarrage)

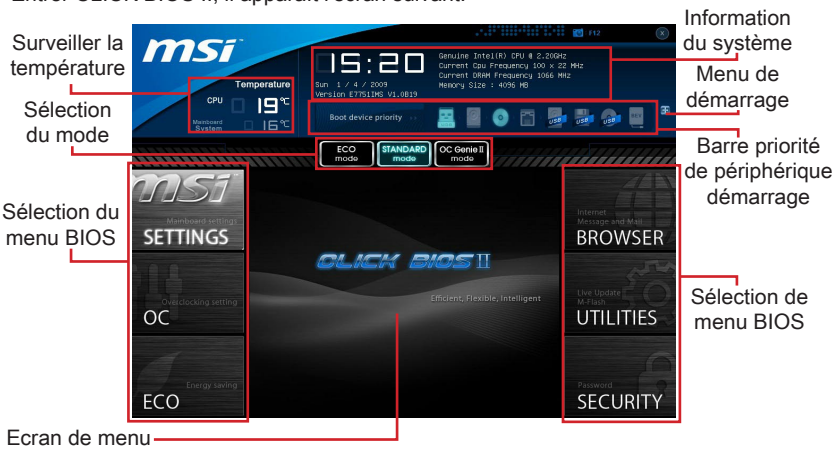
Si le message disparaît avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le système en éteignant puis en rallumant en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le système en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

Important

Les menus du BIOS décrits ici sont mis à jour régulièrement. La description ci dessous peut donc être légèrement différente et ne doit être considérée que comme une référence.

Vue d'ensemble

Entrer CLICK BIOS II, il apparaît l'écran suivant.



Important

Les photos dans cette guide ne sont qu'à titre de référence et peuvent varier selon le modèle que vous achetez. Veuillez vous référer à l'écran actuel de votre système pour les informations détaillées.

▸ Surveiller la température

Cette partie montre la température du processeur et de la carte mère.

▸ Information du système

Cette partie montre l'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

▸ BIOS menu selection

Ces bloques servent à choisir les menus BIOS. Les options suivantes disponibles :

- SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des fonctions des puces et des périphériques de démarrage.
- OC - Ce menu permet l'ajustement des fréquences et des tensions. L'augmentation de la fréquence permettra de meilleures performances, néanmoins une haute fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entraîner une instabilité, nous déconseillons les utilisateurs non-initiés à overclocker.
- ECO - Ce menu est relié aux réglages d'économie d'énergie.
- BROWSER - Cette fonction sert à entrer dans le navigateur MSI Winki.
- UTILITIES - Ce menu contient les utilitaires pour la sauvegarde et la mise à jour.
- SECURITY - Ce menu de sécurité sert à restreindre l'accès aux paramètres de réglages du BIOS. Vous pouvez utiliser les fonctions de sécurité pour protéger votre système.

▸ Barre priorité de périphérique démarrage

Bougez les icônes des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

▸ Menu de démarrage

Ce bouton sert à ouvrir le menu de paramétrage du démarrage. Cliquez ce menu pour démarrer le système du périphérique instamment.

▸ Sélection du mode

La fonction vous permet de charger les modes d'économie d'énergie et d'overclocking.

▸ Ecran Menu

Cette zône fournit les réglages BIOS qui permettent de changer les paramètrages.

Barre priorité de périphérique démarrage

Cette barre montre la priorité des périphériques au démarrage. Les icônes qui s'allument indiquent la présence des périphériques.

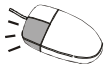


Haute priorité ⟶ Basse priorité

Cliquez et déplacer l'icône à gauche ou droite pour spécifier la priorité de démarrage.

Opération

CLICK BIOS II vous permet de contrôler les réglages BIOS avec la souris et le clavier. La liste ci-dessous décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches	Souris	Description
<↑ ↓ →← >	 Bouger le curseur	Choisir un article
<Enter>	 Cliquer/ Double-cliquer le bouton gauche	Choisir une icône/ un domaine
<Esc>	 Cliquer le bouton droite	Retourner au menu Exit ou revenir à la page précédente d'un sous-menu
<+>		Augmenter la valeur numérique ou faire un changement
<->		Diminuer la valeur numérique ou faire un changement
<F1>		Aide générale
<F4>		CPU Spécifications
<F5>		Entrer dans Memory-Z
<F6>		Charger les réglages optimaux par défaut
<F10>		Conserver les changement et réinitialiser
<F12>		Conserver une capture d'écran au lecteur USB FAT/FAT32

Sous-Menu

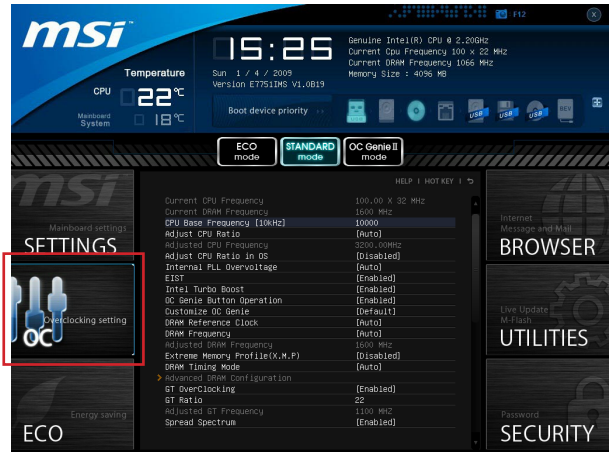
Si vous avez un symbole de flèche à gauche de certain champs, cela signifie qu'un sous-menu servant à modifier d'autres options est disponible. Vous pouvez utiliser les flèches (↑↓) ou la souris pour pour illuminer le champ puis appuyer sur <Enter> ou double cliquer la souris pour entrer dans le sous-menu. Si vous voulez retourner au menu précédent, appuyez <Esc > ou cliquez-droite la souris.

Aide général

CLICK BIOS II fournit la fenêtre Aide générale. Vous pouvez faire apparaître cet écran à partir de n'importe quel menu BIOS en appuyant <F1> ou cliquant HELP à la page de réglages BIOS. La fenêtre Aide montre les touches appropriées et les sélections possibles des menus surlignés.

OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mère.



Important

- *L'Overclocking manuel du PC n'est recommandé que pour les utilisateurs avancés.*
- *L'Overclocking n'est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre garantie et endommager sévèrement votre matériel.*
- *Si vous n'êtes pas familier avec l'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.*

▸Current CPU / DRAM Frequency

Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.

▸CPU Base Frequency [10KHz]

Cette fonction vous permet de régler l'horloge de base du CPU (par incrément de 10KHz). Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant la valeur. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est pas garanti.

▸Adjust CPU Ratio

Ce menu contrôle le multiplicateur qui sert à déterminer la fréquence interne du processeur. Il est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.

▸Adjusted CPU Frequency

Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

▸Adjust CPU Ratio in OS

Activer ce menu pour permettre au ratio CPU de changer dans le système d'exploitation à l'aide de MSI Control Center.

▸Internal PLL Overvoltage

Ce menu sert à ajuster la tension PLL.

▸EIST

L'Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau de performance du microprocesseur si l'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur secteur. Ce menu apparaîtra si vous installez un CPU supportant la technologie speedstep.

▸Intel Turbo Boost

Active ou désactive Intel Turbo Boost permettant un surcroit de performance CPU au-dessus des spécifications (lorsque l'application exige l'état de la performance la plus haute du processeur).

▸OC Genie Button Operation

Ce menu vous permet d'activer/ désactiver la fonction OC Genie.

▸Customize OC Genie

Ce menu permet de choisir le paramétrages par défaut ou personnalisés. Mettez le en [MSI], OC Genie utilise les paramétrages OC par défaut pour overclocker le système. La mise en [Customize] vous permet de configurer le sous-menu suivant "Customize OC Genie option" manuellement pour OC Genie.

▸Customize OC Genie option

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸Customize CPU Ratio

Ce menu permet de spécifier le ratio CPU pour la fonction OC Genie.

▸My GT Overclock

Ce menu permet d'activer/ désactiver l'overclocking du graphique intégré pour la fonction OC Genie.

▸GT Ratio

Ce menu permet de spécifier le ratio GT pour la fonction OC Genie.

▸Adjusted my GT Ratio

Il montre la fréquence iGPU lorsque OC Genie est démarrée. Lecture uniquement.

▸Customize DRAM Frequency

Ce menu permet de spécifier la fréquence DRAM pour la fonction OC Genie.

▸Adjusted My DRAM Frequency

Ce menu montre la fréquence ajustée du DRAM lorsque OC Genie est démarré. Lecture uniquement.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

Cet article sert à activer/ désactiver le Intel Extreme Memory Profile (XMP) lorsque OC Genie est démarré.

▸My OC Genie Intel C-State

Ce menu sert à activer/ désactiver Intel C-State lorsque OC Genie est démarré.

▸My OC Genie Package C State limit

Ce menu permet de spécifier le mode C-state pour la fonction OC Genie.

▸My OC Genie Long duration power limit

Ce menu permet de personnaliser la limite d'alimentation de longue durée pour la fonction OC Genie.

▸My OC Genie Long duration maintained

Ce menu permet de personnaliser la longue duration maintenue pour la fonction OC Genie.

▸My OC Genie Short duration power limit

Ce menu permet de personnaliser limite d'alimentation de longue durée pour la fonction OC Genie.

▸My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU I/O Voltage/ My OC Genie DRAM Voltage/ My OC Genie GPU Voltage

Ces menus servent à spécifier la tension du CPU, de la mémoire et des puces pour la fonction OC Genie.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

Ces menus montrent la tension actuelle de CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU. Lecture uniquement.

▸DRAM Reference Clock

Ce menu permet de spécifier DRAM Reference Clock pour le CPU. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est pas garanti.

▸DRAM Frequency

Ce menu vous permet d'ajuster la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est pas garanti.

▸Adjusted DRAM Frequency

Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

Cet article sert à activer/ désactiver le Intel Extreme Memory Profile (XMP). Pour plus d'information veuillez vous référer au site Internet officiel.

▸DRAM Timing Mode

Le type de timing DRAM est contrôlé par l'EEPROM SPD (Serial Presence Detect) du module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sousmenu suivant "Advance DRAM Configuration" est déterminé par le BIOS en fonction de la configuration du SPD. La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le timings DRAM et le sous-menu "Advance DRAM Configuration" manuellement.

▸Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸Command Rate

Ce réglage contrôle le taux d'ordre DRAM.

▸tCL

Il contrôle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d'horloge) avant que le SDRAM commence un ordre de lecture après l'avoir reçu.

▸tRCD

Cette fonction vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row address strobe) à CAS (column address strobe). Plus basse est la fréquence de l'horloge, plus rapide est la performance de la DRAM.

▸ tRP

Cette fonction contrôle le nombre de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS) est autorisé à pré-charger. S'il n'y a pas assez de temps pour que le RAS accumule sa charge avant le rafraîchissement de la DRAM, le rafraîchissement peut être incomplet et le DRAM peut échouer à retirer les données. Cette fonction s'applique seulement quand le système utilise de la DRAM synchrone.

▸ tRAS

L'article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de mémoire.

▸ tRFC

Cette fonction permet de déterminer le temps que le RFC prend pour lire ou écrire une cellule demémoire.

▸ tWR

L'intervalle de temps minimum entre la fin d'apparition d'écriture de données et le début de l'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restaurer les données aux cellules.

▸ tWTR

L'intervalle de temps minimum entre la fin d'apparition d'écriture de données et le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner l'amplificateur sensitif avant qu'un ordre de lecture commence.

▸ tRRD

Spécifie le délai actif-à-actif des différentes banques.

▸ tRTP

L'intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.

▸ tFAW

Ce menu sert à régler le délai FAW (délai de quatre fenêtres activées).

▸ tWCL

Ce menu sert à régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

▸ tCKE

Ce menu sert à régler Pulse Width pour le module DRAM.

▸ tRTL

Ce menu sert à régler Round Trip Latency.

▸ Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing de mémoire avancée pour chaque canal.

▸ GT OverClocking

Ce menu vous permet d'activer/ désactiver l'overclocking de graphics intégrés.

▸ GT Ratio

Ce réglage contrôle le ratio de la fréquence de graphics intégrés pour activer les graphics intégrés en combinaison de différentes fréquences.

▸ Adjusted GT Frequency

Il montre la fréquence iGPU. Lecture uniquement.

▸Spread Spectrum

Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Interference) en réglant les impultions.

Important

- *Si vous n'avez pas de problème d'EMI, laissez l'option sur [Disable], ceci vous permet d'avoir une stabilité du système et des performances optmales. Dans le cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.*
- *Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le système devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable, veuillez consulter le reglement EMI local.*
- *N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous êtes en train d'overclocker parce que même un battement léger peut causer un accroissement temporaire de la vitesse de l'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.*

▸Vdroop Control

Ce menu sert à choisir le mode de contrôle VDroop.

▸CPU Core OCP Expander

Ce menu sert à étendre la limitation du CPU Over Current Protection. Plus haute valeur d'extension indique moins de protection CPU. Par conséquent, veuillez ajuster la tension CPU soigneusement s'il est besoin.

▸CPU Core Engine Speed

Ce menu vous permet d'augmenter la vitesse de travail PWM pour stabiliser la tension du coeur CPU et minimiser la gamme d'ondulation. L'augmentation de la vitesse de travail PWM entraînera une haute température de MOSFET. Par conséquent, veuillez vous assurer de préparer une bonne solution de refroidissement pour MOSFET avant d'augmenter la valeur.

▸CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05

Ces menus servent à ajuster la tension du CPU, de la mémoire, du GPU et des puces.

▸Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

Ces menus montrent la tension actuelle du CPU/ DRAM/ GPU. Lecture uniquement.

▸Overclocking Profiles

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Donner un nom et le saisir dans le ce menu.

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Sauvegarder vos réglages d'overclocking actuels à ROM pour profil choisi.

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Charger/ Effacer les réglages de profil sauvegardés dans ROM.

▸OC Profile Save to USB

Sauvegarder le profil d'overclocking actuel sur un disque flash USB.

▸OC Profile Load from USB

Charger un profil d'overclocking depuis un disque flash USB.

▸CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend toutes les fonctions essentielles de votre CPU surbrillantes. L'information peut varier selon le modèle est n'est qu'à titre de référence. Vous pouvez aussi accéder à cette information à tout moment en appuyant sur [F4]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸CPU Technology Support

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les technologies du CPU installé. Lecture uniquement.

▸MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend tous les réglages et timings de vos DIMMs surbrillants. Cette information peut varier selon le modèle et n'est qu'à titre de référence. Vous pouvez aussi accéder à cette information à tout moment en appuyant sur [F5]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸DIMM1~4 Memory SPD

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les informations de la mémoire installée.

▸CPU Features

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

▸Active Processor Cores

Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.

▸Limit CPUID Maximum

Il est prévu de limiter la vitesse annoncé aux systèmes d'opérations anciens.

▸Execute Disable Bit

Il permet de prévenir des attaques de type "buffer overflow" de certains virus ou worms essayant d'exécuter des codes pour endommager votre système. Il est recommandé de toutjours le garder activé.

▸Intel Virtualization Tech

Il améliore la virtualisation et permet au système de fonctionner comme de multiples système virtuels. Référez-vous au site officiel pour plus d'information.

▸Intel VT-D Tech

Cet fonction sert à activer/ désactiver la technologie Intel VT-D. Pour plus d'information veuillez vous référer au site officiel d'Intel.

▸Power Technology

Cette fonction vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

▸C1E Support

Activer cette fonction pour réduire la consommation d'énergie du CPU lors de l'arrêt.

Tous les processeurs ne supportent pas la fonction Enhanced Halt state (C1E).

▸ OverSpeed Protection

Il surveille le CPU actuel ainsi que sa consommation d'énergie. Si elle surpasse un certain niveau, le processeur réduira automatiquement sa fréquence. Si vous voulez overclocker votre CPU, mettez le en désactivé.

▸ Intel C-State

C-state est un paramétrage du management de l'alimentation qui détecte lorsque le système est arrêter et ainsi diminue la consommation d'alimentation.

▸ Package C State limit

Cette fonction vous permet de choisir un mode C-state.

▸ Long duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d'ajuster la limite d'alimentation TDP pour une longue durée.

▸ Long duration maintained (s)

Cette fonction vous permet d'ajuster le temps de maintien pour la limite d'alimentation d'une longue durée.

▸ Short duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d'ajuster la limite d'alimentation TDP pour une courte durée.

▸ Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Cette fonction vous permet d'ajuster la limite TDP pour le turbo primaire/ secondaire.

▸ 1/2/3/4-Core Ratio Limit

Cette fonction donne la limite du ratio des coeurs1/2/3/4 du CPU.

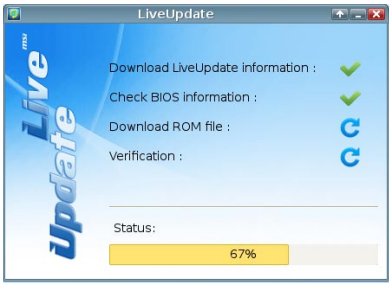
Mettre à jour le BIOS avec Live Update

Cette partie vous explique comment mettre à jour le BIOS en utilisant l'utilitaire Live Update avant d'entrer dans le système d'exploitation. Live Update mettra à jour le BIOS automatiquement lorsqu'il est connecté à l'Internet. Pour mettre à jour le BIOS avec l'utilitaire Live Update :

1. Cliquez le bouton Live Update sur le menu BIOS UTILITIES. (Winki doit être installé).



2. Réglez la connexion en cliquant le bouton s'il est besoin.
3. Cliquez le bouton suivant .



4. Live Update détecte automatiquement la version de BIOS et télécharge les dossiers appropriés.



5. Cliquez le bouton de confirmation pour mettre à jour le BIOS.

Important

Ne mettez pas à jour votre BIOS si le système fonctionne bien.

Information Logiciel

Sortez le Disc 'Pilote/Service', qui est inclus dans la boîte de la carte mère et placez-le dans le lecteur optique. L'installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur le pilote ou sur l'utilitaire et suivez les instructions à l'écran pour l'installation. Le Disc 'Pilote/Service' contient :

- Menu Pilote : Il montre les différents pilotes disponibles. Choisissez les pilotes que vous souhaitez installer.
- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte mère.
- Menu service de base : Connectez-vous au site Web officiel de MSI par ce menu.
- Menu d'information du produit : Il montre les nouvelles informations sur le produit MSI.
- Menu de sécurité : Il fournit la programme d'antivirus.

Important

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour une meilleure performance du système.

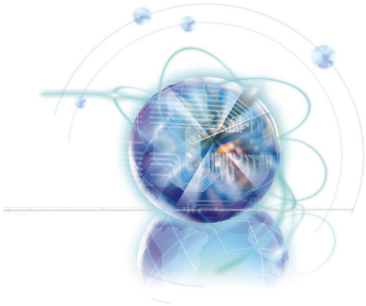
Installer Winki

Les fonctions BIOS BROWSER et UTILITIES exigent l'installation préalable de Winki, veuillez installer d'abord l'application "Winki" sur le disque dur sous Windows. Vous pourrez ensuite accéder ces fonctionnalités en cliquant dans CLICK BIOS II sur leurs boutons respectifs.

Pour installer Winki, veuillez suivre les étapes suivantes :



1. Allumer votre ordinateur et entrer dans le système d'exploitation Windows.
2. Insérez le disque 'Pilote/Service' dans le lecteur optique. Le menu d'installation apparait.
3. Cliquez l'onglet Driver.
4. Cliquez le bouton OTHERS.
5. Choisissez Winki pour démarrer l'installation.
6. Lorsque l'installation est terminée, rédémarrez votre ordinateur.



Русский

Z77A-GD55/ Z75A-GD55 Серия

Характеристики системной платы

Поддержка процессоров

- Процессоры Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 3-ей генерации для разъема LGA 1155
  (Список поддерживаемых процессоров можно найти на сайте http://www.msi.com/service/cpu-support)

Чипсет

- Intel® Z77/ Z75

Память

- 4x слота DDR3 DIMM с поддержкой модулей DDR3 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (32максимальный объем 32 ГБ)
- Поддержка двухканального режима
  (*OC = OverClocking – разгон, дополнительные сведения о совместимых компонентах см. на http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

- Поддержка LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на основе Intel® 82579V

Аудио

- Встроенный HD-аудиокодек от Realtek® ALC892
- 8-канальный звук с гибким переназначением разъемов
- Совместимость со спецификацией Azalia 1.0

SATA

- 2x разъема SATA 6ГБ/с
  - (SATA1~2) на основе Intel® Z77/ Z75
- 4x разъема SATA 3ГБ/с
  - (SATA3~6) на основе Intel® Z77/ Z75

RAID

- SATA1~6 поддерживают Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) на основе Intel® Z77/ Z75

USB 3.0

- 2x порта ввода-вывода USB 3.0 на задней панели (на основе Intel® Z77/ Z75)
- 1x разъем USB 3.0 на плате (на основе Intel® Z77/ Z75)

Multi-GPU

- Поддержка технологии ATI® CrossFire™
- Поддержка технологии NVIDIA® SLI™

Разъемы и кнопки

- Разъемы на задней панели
  - 1x PS/2 порт клавиатуры/мыши
  - 1x кнопка Clear CMOS
  - 1x порт коаксиальныый S/PDIF-out
  - 1x порт оптический S/PDIF-out
  - 4x порта USB 2.0
  - 2x порта USB 3.0
  - 1x порт LAN
  - 6x аудиоразъемов
  - 1x порт** HDMI®, с поддержкой максимольного разрешения 1920x1200
  - 1x порт** DVI-D, с поддержкой максимольного разрешения 1920x1200
  - 1x порт** VGA
  - ** Эта платформа поддерживает функцию двух-дисплея через любые двух порта выхода (HDMI+DVI, DVI+VGA или VGA+HDMI).
- Разъемы на плате
  - 3x разъема USB 2.0
  - 1x разъем USB 3.0
  - 1x Разъем модуля TPM
  - 1x аудиоразъем для передней панели
  - 1x разъем датчика открывания корпуса
  - 1x разъем Voice Genie (опционально)
  - 1x разъем MultiConnect Panel (опционально)
  - 1x V-Check Points Set (опционально)

Слоты

- 2x слота PCIe 3.0 x16
- 1x слот PCIe 2.0 x16
  - PCI_E7 поддерживает скорость передачи данных по шине PCIe 2.0 до x4 (если не занят слот PCI_E3 или PCI_E6) или PCIe 2.0 до x2 (если слот PCI_E3 или PCI_E6 используется).
- 4x слота PCIe 2.0 x1

Форм-фактор

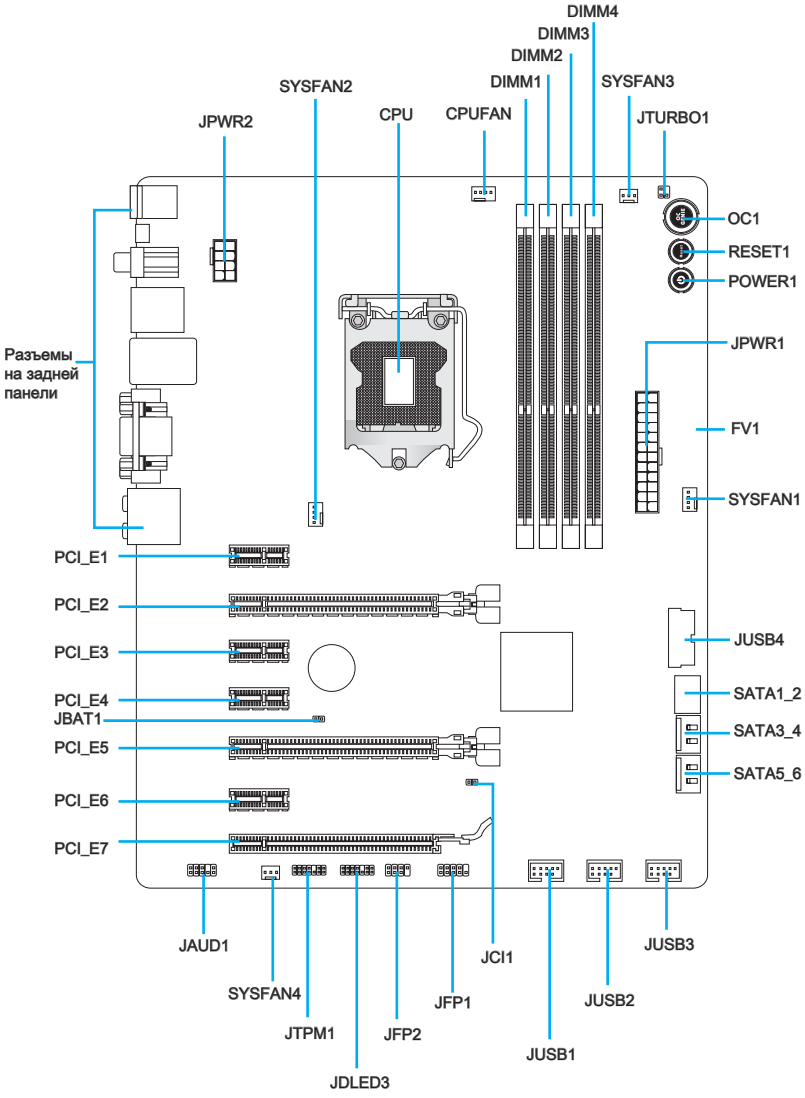
- ATX (30.5 см X 24.5 см)

Отверстия под установочные винты

- 9x крепежных отверстий

Помощь в приобретении дополнительных аксессуаров и поиске номера изделия можно найти по адресу
http://www.msi.com/index.php

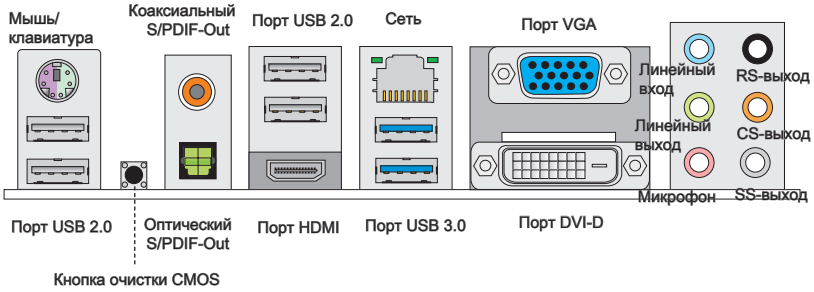
Краткое руководство по разъемам



Справочное руководство по разъемам

Идентификационное имя разъема	Тип разъема	Номер страницы
Задняя панель		Ru-6
CPU	Разъем для процессора LGA1155	Ru-8
CPUFAN,SYSFAN1~4	Разъемы питания для вентилятора	Ru-19
DIMM1~4	Разъемы для модуля памяти DDR3	Ru-15
FV1	Разъем Voltage Checkpoints	Ru-25
JAUD1	Аудио разъем передней панели	Ru-20
JBAT1	Перемычка сброса CMOS	Ru-28
JCI1	Разъем для датчика вскрытия корпуса	Ru-22
JDLED3	Разъем Voice Genie	Ru-23
JFP1, JFP2	Разъемы передней панели	Ru-20
JPWR1	24-контактный разъем питания ATX	Ru-14
JPWR2	8-контактный разъем питания ATX	Ru-14
JTPM1	Разъем Модуля TPM	Ru-23
JTURBO1	Разъем MultiConnect Panel	Ru-24
JUSB1~3	Разъемы для выносных планок USB 2.0	Ru-21
JUSB4	Разъем для выносных планок USB 3.0	Ru-22
OC1	Кнопка OC Genie	Ru-26
PCI_E2, 5, 7	Слоты расширения PCIe x16	Ru-17
PCI_E1, 3, 4, 6	Слоты расширения PCIe x1	Ru-17
POWER1	Кнопка Power	Ru-27
RESET1	Кнопка Reset	Ru-27
SATA1~2	Разъемы SATA 6Гб/с	Ru-18
SATA3~6	Разъемы SATA 3Гб/с	Ru-18

Разъемы на задней панели



▸**Разъем мыши/клавиатуры**

Комбинированный разъем DIN PS/2® для подключения мыши/клавиатуры с интерфейсом PS/2®.

▸**Кнопка Очистки CMOS**

На плате установлена память CMOS RAM с питанием от внешней батареи, хранящая данные о конфигурации системы. С помощью памяти CMOS RAM операционная система (ОС) автоматически загружается каждый раз при включении. Если у вас возникает необходимость сбросить конфигурацию системы (очистить данные CMOS), воспользуйтесь этой кнопкой. Нажмите ее для очистки данных.

▸**Разъем коаксиальный S/PDIF-Out**

Этот разъем S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) используется для передачи звука в цифровом формате через коаксиальный кабель.

▸**Разъем оптический S/PDIF-Out**

Этот разъем S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) используется для передачи звука в цифровом формате через оптоволоконный кабель.

▸**Порт USB 2.0**

Порт USB 2.0 предназначен для подключения USB 2.0-устройств, в частности, клавиатуры, мыши и других USB 2.0-совместимых устройств.

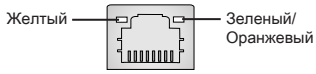
▸**Порт USB 3.0**

Порт USB 3.0 обратно совместим с устройствами USB 2.0. Поддержка передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с (SuperSpeed).

Внимание

Для использования устройств USB 3.0 их следует подключать к порту USB 3.0. Используемый USB-кабель должен быть совместим со стандартом USB 3.0.

▸ **Сеть**



Стандартный разъем RJ-45 предназначен для подключения к локальной вычислительной сети (LAN).

Индикатор	Цвет	Состояние индикатора	Условие
Левый	Желтый	Выкл.	Подключение к LAN отсутствует.
		Вкл. (горит постоянно)	Подключение к сети установлено.
		Вкл. (мигает)	Компьютер обменивается данными с другим компьютером в сети.
Правый	Зеленый	Выкл.	Скорость передачи данных 10 Мбит/с
		Вкл.	Скорость передачи данных 100 Мбит/с
	Оранжевый	Вкл.	Скорость передачи данных 1000 Мбит/с

▸ **Порт HDMI**

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) представляет собой цифровой аудио/видео интерфейс, позволяющий передавать несжатые потоки данных. HDMI поддерживает все ТВ-форматы, включая видео стандартной, улучшенной или высокой четкости, а также передачу многоканального цифрового звука по одному кабелю.

▸ **Порт VGA**

Разъем DB15 гнездового типа для подключения монитора.

▸ **Порт DVI-D**

Разъем DVI-D (Digital Visual Interface- Digital) позволяет подключить к ЖК или ЭЛТ монитор. Для подключения к монитору, см. руководство пользователя монитора для получения дополнительной информации.

Внимание

Эта платформа поддерживает функцию двух-дисплея через любых порта выхода (HDMI+DVI, DVI+VGA или VGA+HDMI).

	HDMI+DVI	DVI+VGA	VGA+HDMI
Режим расширения (Изменение режима из рабочего стола во второй монитор)	○	○	○
Режим клонирования (Два монитора имеют один и тот же экран)	○	○	○

▸Аудиоразъемы

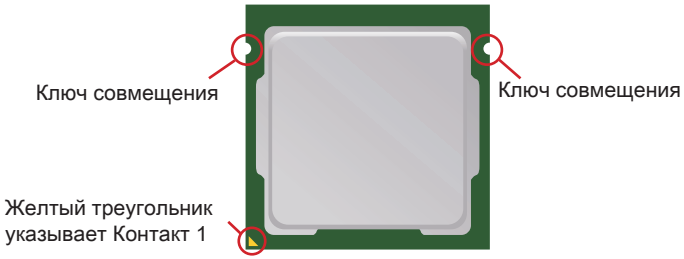
Эти разъемы используются для подключения аудиоустройств. Цвет разъема указывает на его функцию.

- Голубой — линейный вход: Используется для подключения к внешним аудиоустройствам.
- Зелёный — линейный выход: Используется для подключения динамиков или наушников.
- Розовый — микрофон: Используется для подключения микрофона.
- Чёрный — выход RS-Out: Линейный выход объемного звука на тыловые АС в режиме 4/ 5.1/ 7.1.
- Оранжевый — выход CS-Out: Линейный выход объемного звука на центральную АС и сабвуфер в режиме 5.1/ 7.1.
- Серый — выход SS-Out: Линейный выход объемного звука на боковые АС в режиме 7.1.

CPU (Центральный процессор)

Процессор форм-фактора LGA 1155

На поверхности CPU LGA 1155 имеются два ключа совмещения и желтый треугольник, помогающие правильно разместить CPU на материнской плате. Желтый треугольник указывает Контакт 1.



Внимание

Перегрев

Перегрев может серьёзно повредить центральный процессор. Всегда проверяйте работоспособность вентилятора, чтобы защитить CPU от перегрева. Для улучшения теплоотвода необходимо нанести слой теплопроводящей пасты (или теплопроводящей ленты) между процессором и радиатором.

Замена CPU

При замене CPU, во избежание его повреждения, обязательно отключите источник питания или выньте вилку блока питания из розетки.

Overclocking (Разгон)

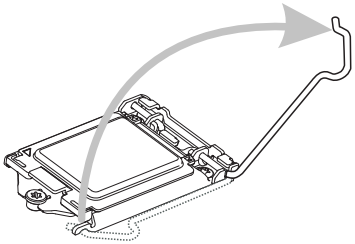
Эта системная плата разработана с учетом возможности "Разгона" (Overclocking). Тем не менее, при разгоне необходимо убедиться, что используемые пользователем компоненты поддерживают нестандартные параметры работы. Производитель не рекомендует использовать параметры, выходящие за пределы технических характеристик устройств. Производитель так же не гарантирует отсутствие повреждений и другие риски, вызванные нестандартными параметрами, выходящими за пределы технических характеристик.

Установка CPU и вентилятора

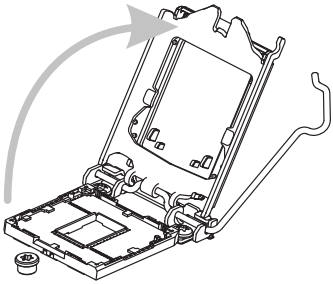
При установке CPU убедитесь, что на нем установлен вентилятор, предотвращающий перегрев процессора. При установке радиатора/вентилятора не забудьте нанести на CPU термопасту, улучшающую теплопередачу.

Для правильной установки вентилятора и процессора выполните следующие действия. Неправильная установка может привести к повреждению CPU и системной платы.

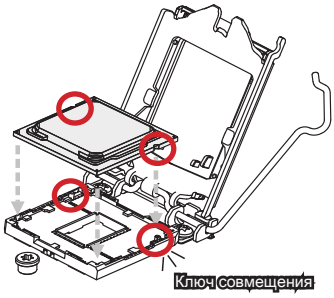
1. Отцепите рычажок фиксации и поднимите его в полностью открытое положение.



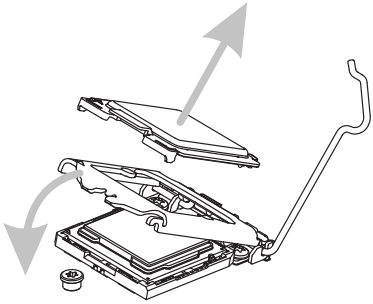
2. При переводе рычажка фиксации в положение полного раскрытия, автоматически поднимается и прижимная пластина. **Не дотрагивайтесь до контактов процессорного разъема, чтобы не повредить их.**



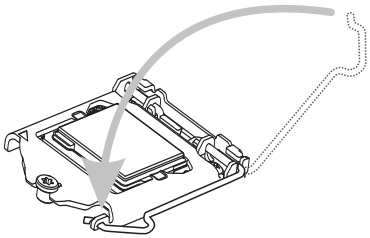
3. После проверки правильности ориентации процессора оносительно сокета, установите его в разъем. Держать процессор рекомендуется только за края его основания. Проверьте правильность расположения ключей совмещения.



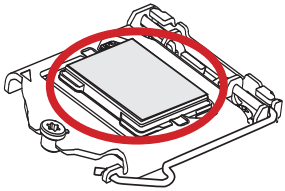
4. Снимите пластиковую заглушку и опустите прижимную пластину.



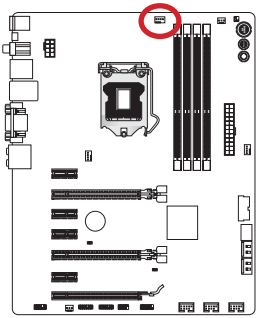
5. Проверьте правильность размещения CPU. Опустите рычажок фиксатора и закрепите его за ушко крючка фиксации.



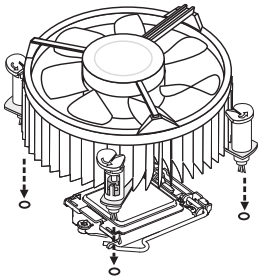
6. Нанесите тонкий ровный слой термопасты (или термоленту) на верхнюю часть CPU. Это улучшит теплоотвод и предотвратит перегрев CPU.



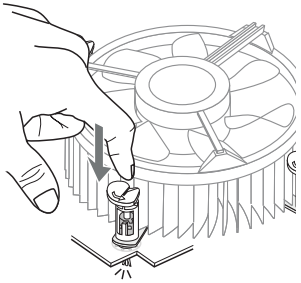
7. Найдите разъем вентилятора CPU на материнской плате.



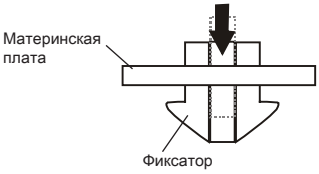
8. Разместите радиатор на материнской плате так, чтобы провода вентилятора были направлены в сторону разъема для вентилятора, а фиксаторы совпадали с отверстиями на материнской плате.



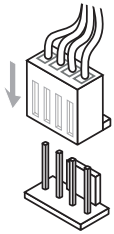
9. Нажмите на защелки для закрепления вентилятора. Защелкивание каждого из них должно сопровождаться характерным щелчком.



10. Осмотрите материнскую плату и проверьтенадежностьзакрепления всех фиксаторов.



11. Подключите кабель вентилятора CPU к разъему питания вентилятора CPU на плате.

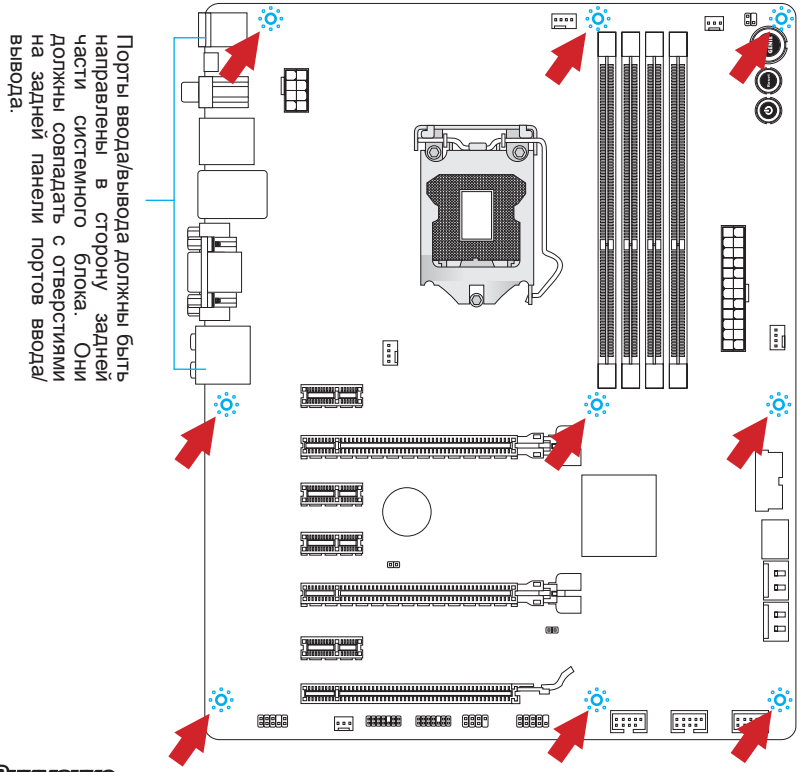


Внимание

- *Не дотрагивайтесь до контактов процессорного разъема, чтобы не повредить их.*
- *Перед включением системы обязательно проверьте надежность установки вентилятора охлаждения процессора.*
- *В случае если процессор не установлен, не забудьте закрыть процессорный разъем защитной крышкой. Это поможет избежать повреждения контактов.*
- *Подробное описание установки системы охлаждения процессора см. в документации к данному вентилятору.*

Отверстия под установочные винты

При установке материнской платы сначала установите необходимые для материнской платы ножки на шасси в системном блоке. Если к системному блоку прилагается задняя панель портов ввода/вывода, замените ее панелью, входящей в комплект материнской платы. Эта панель легко размещается в системном блоке и не требует фиксации винтами. Совместите ножки шасси с отверстиями для винтов на материнской плате и закрепите материнскую плату винтами, прилагающимися к системному блоку. Расположение отверстий под крепежные винты на материнской плате показано ниже. Дополнительные сведения см. в руководстве к системному блоку.



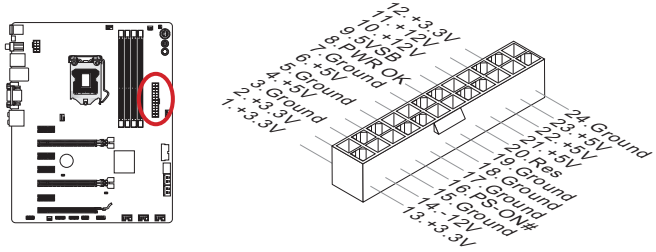
Внимание

- *Установку материнской платы следует выполнять на ровной поверхности, очищенной от мусора.*
- *Во избежание повреждения материнской платы, ее электрическая схема не должна соприкасаться с системным блоком. Это достигается с помощью ножек для установки.*
- *Проверьте надежность закрепления всех металлических деталей на материнской плате и внутри системного блока. В противном случае может возникнуть короткое замыкание и повреждение материнской платы.*

Электропитание

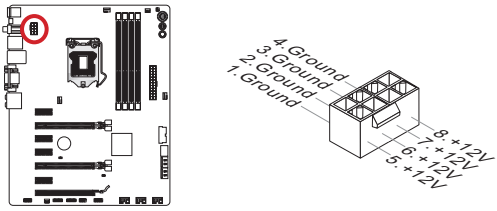
JPWR1: 24-контактный разъем питания ATX

Этот разъем позволяет подключить 24-контактный разъем питания ATX. Перед подключением источника питания убедитесь, что его контакты и разъем на плате правильно сориентированы. Затем плотно вставьте его в разъем на системной плате. При правильном выполнении соединения, фиксатор на силовом кабеле должен закрепить кабель в разъеме материнской платы.



JPWR2: 8-контактный разъем питания ATX

Разъема питания процессора (12В).

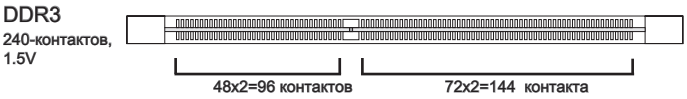


Внимание

Для обеспечения стабильной работы системной платы проверьте надежность подключения всех силовых кабелей к соответствующему блоку питания ATX.

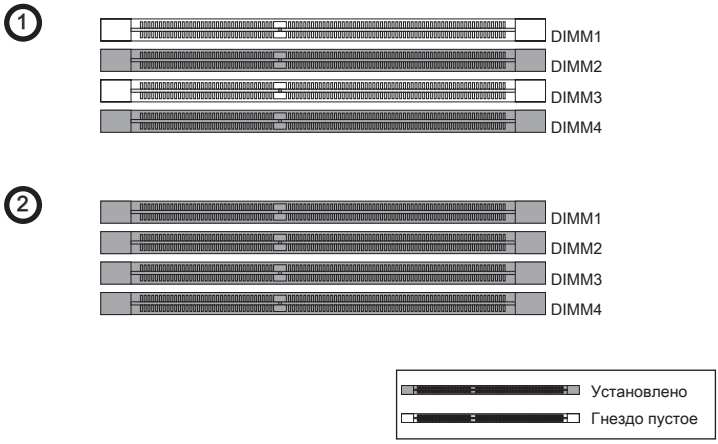
Память

Слоты DIMM используются для установки модулей памяти. Подробную информацию о совместимых компонентах см. на сайте
http://www.msi.com/service/test-report



Правила установки модулей памяти для работы в двухканальном режиме

В двухканальном режиме модули памяти могут одновременно передавать и получать данные по двум каналам шины. При использовании двухканального режима повышается производительность системы. Ниже приведены правила заполнения слотов памяти для работы в двухканальном режиме.

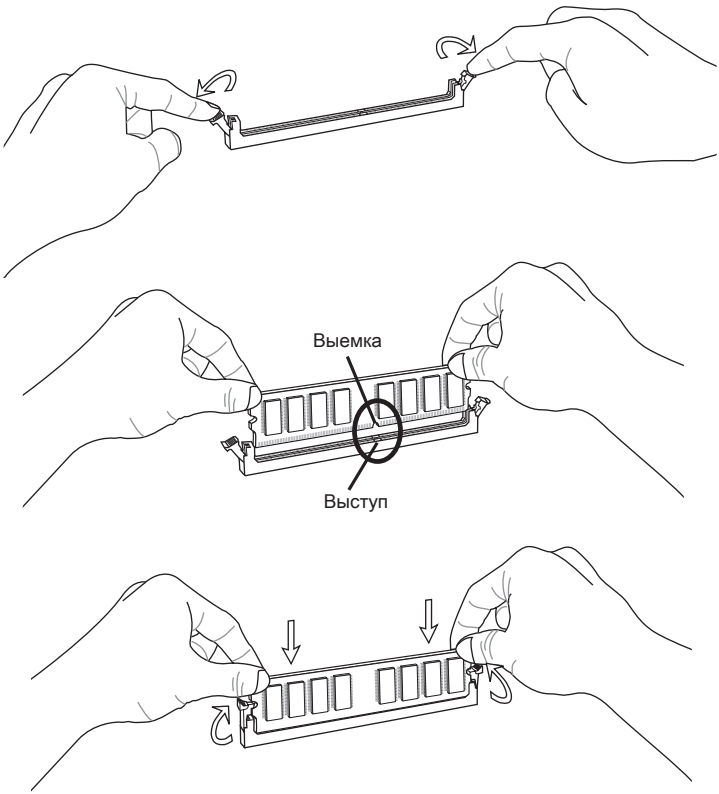


Внимание

- *Модули памяти DDR3 не взаимозаменяемы с модулями DDR2; стандарт DDR3 не поддерживает обратную совместимость. Всегда устанавливайте модули памяти DDR3 в гнезда DDR3 DIMM.*
- *Для обеспечения стабильной работы системы в двухканальном режиме должны использоваться модули питания одного типа и одинаковой емкости.*
- *Ввиду ограничений чипсета, когда в каждом разъеме установлен 8Гб моудуль, максимально определяемое колличество памяти составляет неполные 32Гб.*

Установка модулей памяти

1. Разблокируйте DIMM слот, разведя зажимы в стороны. Вставьте модуль памяти в слот DIMM вертикально. На модуле памяти имеется смещенная от центра выемка внизу, благодаря которой его можно вставить в гнездо DIMM только определенным образом.
2. Вставьте модуль памяти в слот DIMM до упора. При правильной установке модуля, пластиковые зыжимы с обоих сторон от слота, автоматически закроются с характерным щелчком.
3. Вручную убедитесь, что модуль закреплен в слоте DIMM защелкой со сторон зажима.

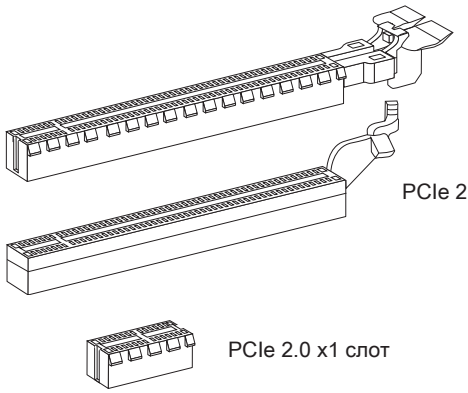


Слоты расширения

Данная материнская плата содержит несколько слотов для плат расширения, таких как дискретные видео и аудио карты.

Слот PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)

Слот PCIe поддерживает карты расширения интерфейса PCIe.



PCIe 3.0 x16 слот

PCIe 2.0 x16 слот

PCIe 2.0 x1 слот

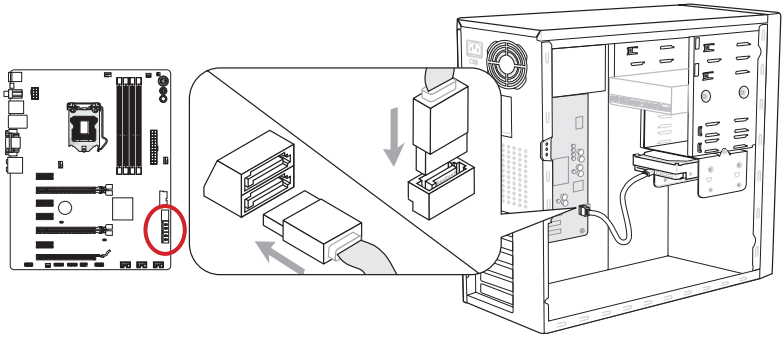
Внимание

При добавлении или извлечении плат расширения всегда выключайте питание и вынимайте шнур питания из розетки. Прочтите документацию на карту расширения и выполните необходимые аппаратные или программные установки для данной платы, такие как перемычки, переключатели или конфигурацию BIOS.

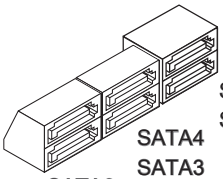
Разъемы

SATA1~6: Разъем SATA

Данный разъем является высокоскоростным интерфейсом SATA. К любому разъему SATA можно подключить одно устройство SATA. К устройствам SATA относятся дисководы (HDD), твердотельные накопители (SSD) и оптические диски (CD/ DVD/ Blu-Ray).



* Размещение системной платы на рисунке приведено только для примера.



SATA1~2 (6Гб/с, на чипсете Intel® Z77/ Z75)

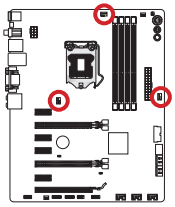
SATA3~6 (3Гб/с, на чипсете Intel® Z77/ Z75)

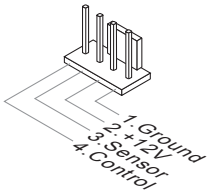
Внимание

- *Многим устройствам SATA также необходимо прямое подключение к блоку питания. В их число входят дисководы (HDD), твердотельные накопители (SSD) и оптические диски (CD/ DVD/ Blu-Ray). Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя к конкретному устройству.*
- *Во многих системных блоках крупные устройства SATA, в частности, HDD, SSD и оптические диски, необходимо закреплять винтами. Дополнительные инструкции по установке представлены в руководстве к системному блоку или устройству SATA.*
- *Избегайте перегибов кабеля SATA на 90 градусов. В противном случае могут возникнуть потери данных при передаче.*
- *Разъемы, на обоих концах кабеля SATA, идентичны. Однако, для экономии места к материнской плате рекомендуется подключать плоский разъем.*

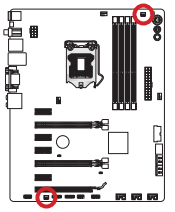
CPUFAN, SYSFAN1~4: Разъемы питания вентиляторов

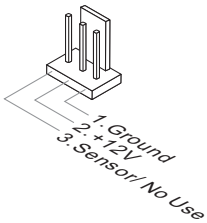
В разъемы питания для вентиляторов разрешается установка вентиляторов с питанием +12 В. Если на системной плате имеется чипсет Монитора системного оборудования, вы должны использовать специально разработанный вентилятор с датчиком скорости, чтобы использовать управление вентилятором процессора. Не забудьте подключить все системные вентиляторы. Некоторые системные вентиляторы могут быть не подключить к системной плате и вместо этого подключить к источнику питания напрямую. Вентилятор может быть подключен к любому свободному разъему вентилятора системы.





CPUFAN/ SYSFAN1/ SYSFAN2





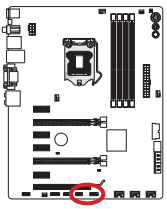
SYSFAN3/ SYSFAN4

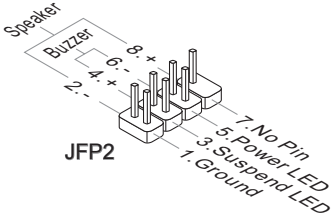
Внимание

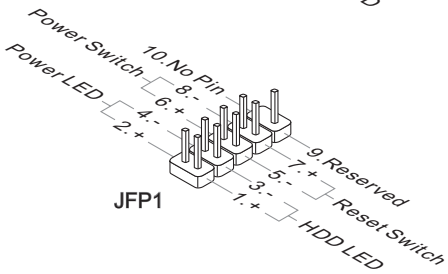
- *Чтобы уточнить полный список поддерживаемых вентиляторов для CPU, зайдите, пожалуйста, на официальный сайт производителя или проконсультируйтесь с продавцом.*
- *Разъемы CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2 поддерживают управление скоростью вращения вентилятора с линейным режимом. Для автоматического контроля скорости вентилятора процессора, зависящей от температуры процессора и системы, можно установить Control Center II.*
- *Если на материнской плате недостаточно портов для подключения всех вентиляторов, Вы можете подключить их непосредственно к блоку питания через переходники.*
- *Перед первой загрузкой убедитесь в отсутствии проводов, которые могли бы попасть в лопасти вентиляторов.*

JFP1, JFP2: Разъемы передней панели

Эти разъемы используются для подключения кнопок и светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели системного блока. Разъем JFP1 соответствует стандарту Intel® Front Panel I/O Connectivity Design. Для упрощения процедуры подключения передней панели, воспользуйтесь M-Коннекторами. Вставьте все провода из системного блока в M-Коннекторы, а затем в материнскую плату.





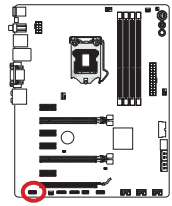


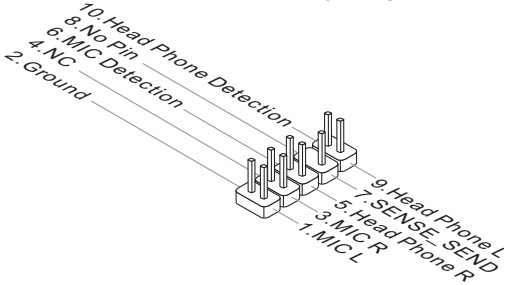
Внимание

- *На разъемах из системного блока, контакты проводов положительной полярности помечены маленькими треугольниками. Используйте вышеприведенные схемы и надписи на M-Коннекторах для определения правильного положения и ориентации разъемов.*
- *Большинство разъемов на панели переднего корпуса компьютера в основном будет подключен к JFP1.*

JAUD1: Выносной разъем аудио

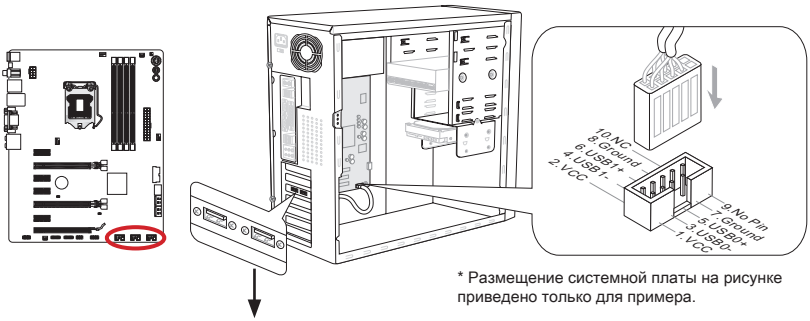
Данный разъем позволяет подключить аудиоразъем на передней панели и соответствует стандартам Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.





JUSB1~3: Выносные порты USB 2.0

Разъем, соответствующий стандартам Intel® I/O Connectivity Design, идеально подходит для подключения высокоскоростных устройств USB, например жестких дисков USB, цифровых камер, MP3 плееров, принтеров, модемов и т. д.



* Размещение системной платы на рисунке приведено только для примера.

Выносная планка USB 2.0 (опционально)

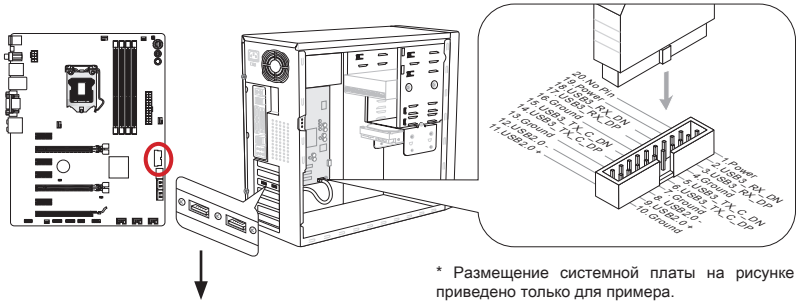
Разъем JUSB1 **(помеченный красным цветом)** поддерживает новую технологию от MSI – SuperCharger. Она обеспечивает питание портов USB, достаточное для быстрой зарядки сотовых телефонов и прочих устройств с питанием от интерефейса USB. Для включения этой функции необходима установка приложения MSI SuperCharger на компьютер. После включения приложения SuperCharger разъем JUSB1 преобразует каналы передачи данных в дополнительные каналы питания, ускоряя зарядку подключенного устройства. Обратите внимание на то, что после включения приложения SuperCharger передача данных и синхронизация через разъем JUSB1 не осуществляется. Для использования разъема JUSB1 в качестве стандартного разъема USB 2.0 отключите приложение SuperCharger. Если компьютер находится в режиме ожидания или спящем режиме (S3/ S4/ S5), режим SuperCharger включается автоматически.

Внимание

- *Помните, что во избежание повреждений, контакты VCC и GND должны быть правильно подключены.*
- *Для стабильной зарядки, следует подключайть только по одному устройству на порт USB.*
- *Технология SuperCharger доступна не со всеми моделями материнских плат MSI. О наличии технологии SuperCharger в конкретной модели материнской платы можно узнать на веб-сайте MSI.*
- *Зарядка iPad, JUSB1 **(помеченный красным цветом)** возможна и в состояниях S3, S4, S5.*
- *Мы рекомендуем не отсоединять устройство, если зарядка производится в состоянии S1.*

JUSB4: Выносный порт USB 3.0

Порт USB 3.0 обратно совместим с устройствами USB 2.0. Поддержка передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с (SuperSpeed).



* Размещение системной платы на рисунке приведено только для примера.

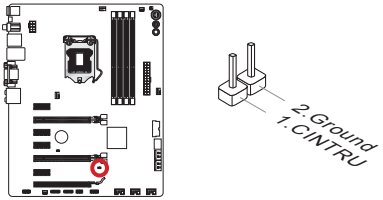
Выносная планка USB 3.0 (опционально)

Внимание

- *Помните, что во избежание повреждений, контакты VCC и GND должны быть правильно подключены.*
- *Для использования устройства USB 3.0, оно должно быть подключено к порту USB 3.0 через (опциональный) USB 3.0-совместимый кабель.*

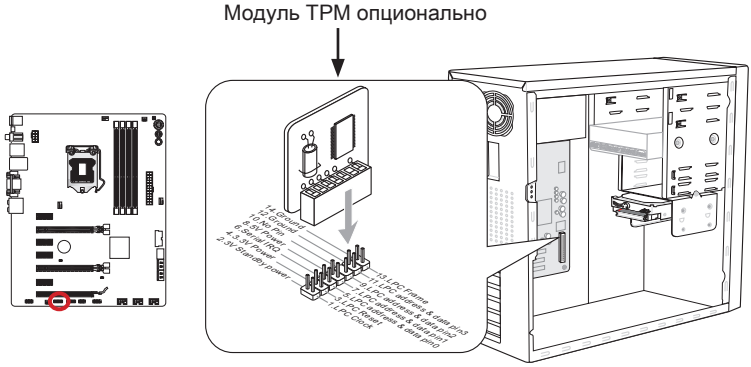
JCI1: Разъем датчика открывания корпуса

К этому разъему подключается кабель датчика, установленного в корпусе. Датчик вскрытия корпуса срабатывает при вскрытии системного блока. Система регистрирует вскрытие и выводит на экран предупреждение. Для отключения предупреждения необходимо удалить записанное событие в настройках BIOS.



JTPM1: Разъем модуля TPM

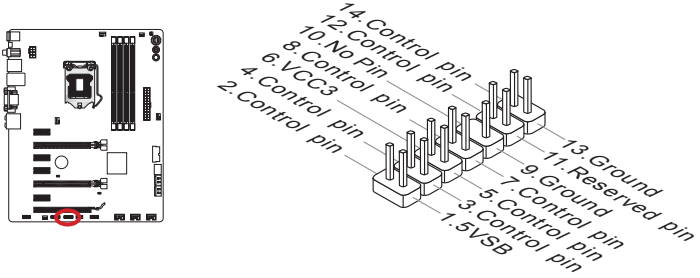
Данный разъем подключается к модулю TPM (Trusted Platform Module). За более подробной информацией и назначениями обращайтесь к описанию модуля TPM.



* Размещение системной платы на рисунке приведено только для примера.

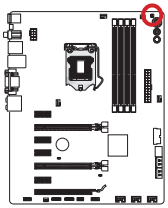
JDLED3: Разъем Voice Genie (опционально)

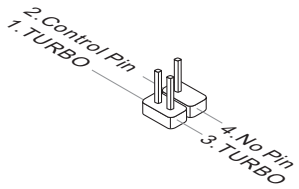
Этот разъем используется для подключения к модулю управления звуком (опционально). За более подробной информацией и назначениями обращайтесь к руководству пользователя.



JTURBO1: Разъем MultiConnect Panel Connector (опционально)

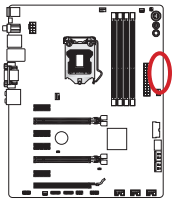
Этот разъем используется для подключения к опциональной передней панели для управления OC Genie и некоторыми дополнительными функциями. За более подробной информацией и назначениями обращайтесь к руководству пользователя.

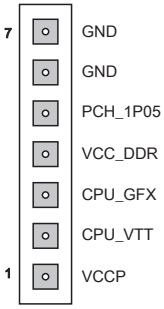




FV1: Разъем для замера напряжения Voltage Checkpoints (опционально)

Данные контрольные точки используются для измерения текущего напряжения системы. Для проверки напряжения необходим мультиметр (приобретается отдельно). Для проверки напряжения, используйте кабели контрольно-пропускной пункта, включенные в упаковке платы. Прикрепите положительный вывод мультиметра к кабелю контрольно-пропускной пункта и отрицательный вывод к земли.





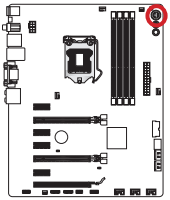
Клемма	Описание
GND (конт. 6, конт. 7)	Земля
PCH_1P05 (конт. 5)	Напряжение PCH 1.5. Напряжение PCH – это напряжение, подаваемое на микросхему PCH (Platform Controller Hub).
VCC_DDR (конт. 4)	Напряжение памяти. Напряжение DDR – это напряжение, подаваемое на модули памяти DDR на системной плате. При понижении временных параметров DDR может потребоваться повышение напряжения для обеспечения стабильной работы.
CPU_GFX (конт. 3)	Напряжение CPU_GFX – это напряжение, подаваемое на интегрированный графический процессор на CPU.
CPU_VTT (конт. 2)	Напряжение CPU IO (Uncore). Напряжение CPU IO – это напряжение, подаваемое на Uncore на CPU. Сильный разгон может требовать более высокого напряжения CPU IO для обеспечения стабильной работы.
VCCP (конт. 1)	Напряжение ядра CPU. Напряжение ядра CPU – это напряжение, подаваемое на ядро CPU. Сильный разгон может потребоваться более высокое напряжение ядра CPU для обеспечения стабильной работы.

Кнопки

На материнской плате имеется ряд кнопок для управления различными функциями. Эта глава поясняет возможности каждой из кнопок.

OC1: Кнопка OC Genie

Эта кнопка используется для автоматического разгона системы. Нажмите эту кнопку для включения функции OC Genie, когда система выключена. После нажатия кнопка фиксируется и будет подсвечена. Система автоматически определит оптимальные значения разгона после загрузки системы. Для выключения функции OC Genie, нажмите эту кнопку ещё раз после выключения системы. Кнопка вернётся в исходное положение и подсветка выключится. Система восстановит параметры по умолчанию при следующей загрузке.



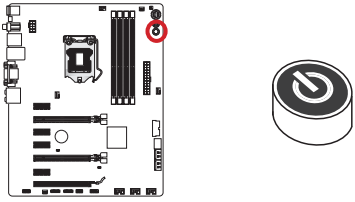


Внимание

- *Для использования функции OC Genie установите память DDR3 1333 или более быстродействующую, а также улучшенный радиатор/вентилятор.*
- *Производитель не несет ответственности за эффективность применения функции OC Genie, а также за риски и возможный ущерб в результате выполнения разгона.*
- *Функцию OC Genie можно отключить в настройках BIOS. Инструкции по отключению OC Genie из BIOS представлены в разделе руководства, посвященном BIOS.*
- *Ответственность за применение функции OC Genie и возможные последствия несет пользователь. Компания MSI не гарантирует успешный оверклокинг.*
- *Для успешного использования функции OC Genie, рекомендуется использовать компоненты MSI.*

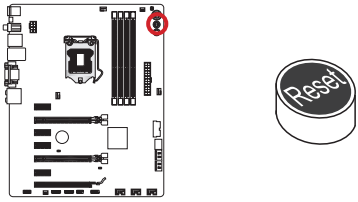
POWER1: Кнопка питания

Эта кнопка предназначена для включения и выключения системы. Нажмите на кнопку для включения или выключения системы.



RESET1: Кнопка Reset

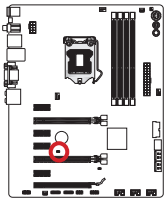
Эта кнопка предназначена для переустановки системы. Нажмите на кнопку для переустановки системы.



Перемычки

JBAT1: Перемычка очистки данных CMOS

На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки, хранящая данные о конфигурации системы. С помощью памяти CMOS, система автоматическизагружается каждый раз при включении. Если у вас возникает необходимость сбросить конфигурацию системы (очистить CMOS), воспользуйтесь этой перемычкой.





Сохранение данных

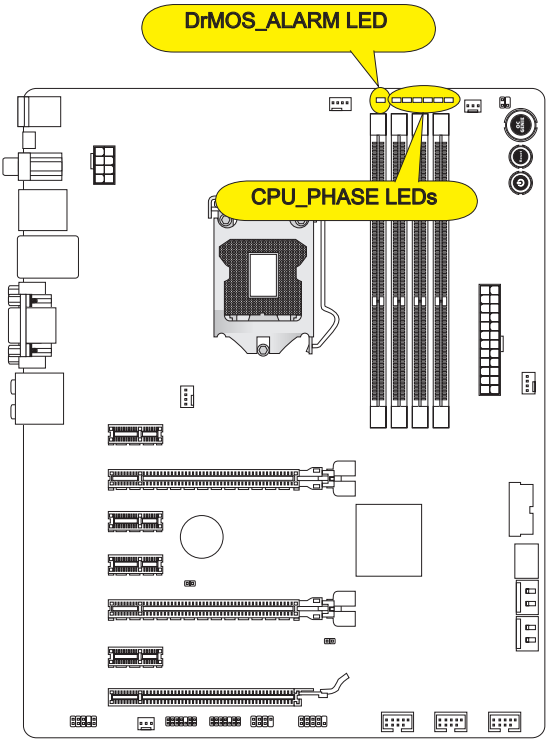


Очистка данных

Внимание

Перед очисткой данных CMOS убедитесь в том, что питание системы выключено. Очистка CMOS производится путем замыкания контактов. Избегайте очистки CMOS при работающей системе: это может, повредить системную плату.

Световые индикаторы



Индикаторы фаз CPU (CPU_PHASE LEDs)

Эти индикаторы реагируют на уровень загрузки CPU. Больше количество фаз делает питание процессора более стабильным.

Индикатор DrMOS_ALARM (DrMOS_ALARM LED)

Этот индикатор горит красным цветом при перегреве DrMOS.

Настройка BIOS

Технология Click BIOS II проектированна компанией MSI, предлагающая Графический пользовательский интерфейс для установки параметров BIOS мышью и клавиатурой.

С помощью the Click BIOS II, пользователь может изменять настройки BIOS, отслеживать температуру CPU, определять приоритетность устройств загрузки и просматривать системную информацию, такую как наименование CPU, объем DRAM, версию OS и версию BIOS. Пользователь может импортировать и экспортировать сохраненный профиль системы или обмениваться им с друзьями. Подключаясь к Интернету, пользователи могут просматривать веб-страницы, проверять почту и использовать Live Update.

Вход

Включите компьютер и дождитесь начала процедуры самотестирования POST (Power On Self Test). При появлении на экране сообщения, приведенного ниже, нажмите на клавишу <DEL> для входа в Setup.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu (Нажмите на клавишу DEL для входа в меню настройки, F11 для входа в меню загрузки)

Если сообщение исчезло, а вы не успели нажать клавишу, перезапустите систему, выключив и снова включив питание, или нажав кнопку RESET. Можно, также, перезапустить систему, нажав одновременно клавиши <Ctrl>, <Alt>, и <Delete>.

Внимание!

Для улучшения производительности системы, BIOS постоянно обновляются. Поэтому, приведенное здесь описание может несколько отличаться от описания для новой версии, и служит исключительно в качестве примера.

Общие Сведения

После входа в Click BIOS II отображается следующий экран.



Внимание!

Изображения в данном руководстве приведены только для справки и могут отличаться от приобретенного изделия. Для получения подробной информации обращайтесь к реальным экранам системы.

▸**Мониторинг температур**

Данный пункт показывает температуру процессора и материнской платы.

▸**Системная информация**

Данный пункт показывает время, дату, наименование CPU, частоту CPU, частоту DRAM, объем DRAM и версию BIOS.

▸**Выбор раздела BIOS**

Эти пункты используются для выбора меню BIOS. Доступны следующие опции:

- **SETTINGS - (НАСТРОЙКИ)** – в данном меню можно задать собственные настройки для функций чипсета и загрузочных устройств.
- **OC (РАЗГОН)** – Это меню позволяет управлять тактовыми частотами и напряжениями при разгоне системы. Повышение частоты может повысить производительность. Однако слишком сильный разгон и пывышенная температура элементов могут привести к нестабильной работе системы. По этому мы не рекомендуем использовать этот раздел неопытным пользователям.
- **ECO (ЭКО)** – в этом меню содержатся настройки, относящиеся к энергосбережению.
- **BROWSER (браузер)** – эта функция используется для входа в веб браузер MSI Winki.

- UTILITIES (СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ) – данное меню содержит служебные программы для создания резервных копий и обновления системы.
- SECURITY (БЕЗОПАСНОСТЬ) – меню безопасности используется для защиты системы и предотвращения изменения настроек системы неавторизованным пользователем.

▸Приоритет загрузочных устройств
Вы можете изменять приорит загрузки устройств, путем перемещения пиктограмм.

▸Меню Загрузки
Эта кнопка используется для открытия меню загрузки. Щелкните на на значек устройства чтобы начать немедленную загрузку с него.

▸Выбор режима
Данная функция позволяет загрузить прессеты с настройками энергосбережения или разгона.

▸Экран просмотра раздела
В этой области отображаются настройки BIOS и дополнительная информация.

Панель настройки приоритета загрузочный устройств

В данной строке показана информация о установленном приоритете загрузочных устройств. Подсвеченная пиктограмма указывают на то, что устройство активно.

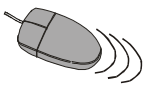


Высокий приоритет ⟶ Низкий приоритет

Щелкните на значек устройства и перетащите его влево или вправо по списку, чтобы указать приоритет загрузки.

Использование

Click BIOS II позволяет управлять настройками BIOS с помощью мыши и клавиатуры. В нижеследующей таблице перечислены и описаны функциональные клавиши и действия с помощью мыши.

Функциональная клавиша	Мышь	Описание
<↑ ↓ →← >	 Перемещение указателя	Выбор пункта
<Enter>	 Щелчок/ двойной щелчок левой кнопкой	Выбор значка/области

<Esc>	 Щелчок правой кнопкой	Переход в меню Exit (Выход) или возврат к предыдущему меню из подменю
<+>		Увеличение или изменение значения параметра.
<->		Уменьшение или изменение значения параметра.
<F1>		Общая справка
<F4>		Спецификация CPU
<F5>		Вход в Memory-Z
<F6>		Установка оптимальных настроек
<F10>		Сохранить изменения и перезагрузиться
<F12>		Сохранить снимок экрана на диск USB FAT/FAT32

Подменю

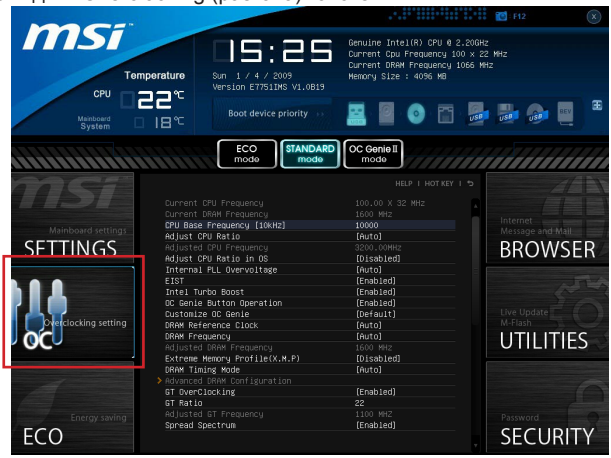
Слева от пункта меню имеется иконка с указателем, это означает что в этом пункте есть подменю, которое содержит дополнительные настройки. Используйте управляющие клавиши (↑ ↓) или мышь для выбора, а затем нажмите <Enter> или дважды щелкните левую кнопку мыши, чтобы вызвать подменю. Чтобы вернуться в главное меню, просто нажмите <Esc > или щелкните правой кнопкой мыши.

Общая справка

В режиме Click BIOS II имеется возможность получения подробной справки. Ее можно вызвать из любого меню простым нажатием <F1> или нажатием HELP на экране BIOS setting. В окне справки будут перечислены все возможные настройки в выбранном пункте меню.

Меню OC

Данное меню предназначено для опытных пользователей и предоставляет возможности для “Overclocking (разгона)” системы.



Внимание

- *Разгонять ПК вручную рекомендуется только опытным пользователям.*
- *Производитель не гарантирует успешность разгона. Неправильное выполнение разгона может привести к аннулированию гарантии и серьезному повреждениюь оборудования.*
- *Неопытным пользователям, рекомендуется использовать OC Genie.*

▸Current CPU / DRAM Frequency

Данные элементы отображают тактовую частоту CPU и быстродействие памяти. Только для чтения.

▸CPU Base Frequency [10KHz]

Этот пункт позволяет установить тактовую частоту Base clock CPU (в 10KHz increments). Изменение этого параметра обеспечивает возможность разгона CPU. Внимание, возможность успешного разгона и стабильности не гарантируется.

▸Adjust CPU Ratio

Определяет множитель, используемый для определения внутренней тактовой частоты процессора. Этот компонент можно изменять только в случае поддержки процессором данной функции.

▸Adjusted CPU Frequency

Этот пункт показывает текущую частоту CPU. Только для чтения.

▸Adjust CPU Ratio in OS

Включите этот пункт, он позволяет вам изменить частоту CPU в OC средством MSI Control Center.

▸ Internal PLL Overvoltage

Данный параметр используется для регулировки напряжения ФАПЧ (PLL).

▸ EIST

Технология Enhanced Intel SpeedStep позволяет установить уровень производительности процессора при электропитании от батареи или от сети. Данное поле появляется только в случае установки CPU, поддерживающего эту технологию.

▸ Intel Turbo Boost

Этот пункт используется для включения/ выключения технологии Intel Turbo Boost. Он повышает частоту процессора, когда прикладные программы требуют большей производительности, и TDP процессора это позволяет.

▸ OC Genie Button Operation

Этот пункт используется для включения/ выключения функции кнопки OC Genie.

▸ Customize OC Genie

Этот пункт позволяет выбрать, параметры OC Genie настроются пользователям или нет. Установка в [MSI] OC Genie позволяет использовать соответствующие параметры OC по умолчанию для разгона системы. При выборе [Customize] вам можно настроить следующий соответствующий подменю “Customize OC Genie option” вручную для OC Genie.

▸ Customize OC Genie option

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸ Customize CPU Ratio

Этот пункт позволяет определять тактовую частоту CPU для функции OC Genie.

▸ My GT Overclock

Этот пункт позволяет включать/ выключать разгон видеокарт для функции OC Genie.

▸ GT Ratio

Этот пункт позволяет определять тактовую частоту GT для функции OC Genie.

▸ Adjusted my GT Ratio

Этот пункт показывает тактовую частоту iGPU при загрузке OC Genie. Только для чтения.

▸ Customize DRAM Frequency

Этот пункт позволяет определять тактовую частоту DRAM для функции OC Genie.

▸ Adjusted My DRAM Frequency

Этот пункт показывает тактовую частоту DRAM при загрузке OC Genie. Только для чтения.

▸ Extreme Memory Profile (X.M.P)

Этот пункт позволяет включить/выключить Intel Extreme Memory Profile (XMP) при загрузке OC Genie.

▸My OC Genie Intel C-State

Этот пункт используется для включения/выключения Intel C-State при загрузке OC Genie.

▸My OC Genie Package C State limit

Этот пункт позволяет определять режим C-state для функции OC Genie.

▸My OC Genie Long duration power limit

Этот пункт позволяет настроить лимит мощности в течение продолжительного времени для функции OC Genie.

▸My OC Genie Long duration maintained

Этот пункт позволяет настроить время работы в течение продолжительного времени для функции OC Genie.

▸My OC Genie Short duration power limit

Этот пункт позволяет настроить лимит мощности в течение короткого промежутка времени для функции OC Genie.

▸My CPU Core Voltage/ My OC Genie CPU I/O Voltage/ My OC Genie DRAM Voltage/ My OC Genie GPU Voltage

Эти пункты используются для определения напряжения CPU, памяти, GPU и чипсета для функции OC Genie.

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

Эти пункты показывают текущее напряжение CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU. Только для чтения.

▸DRAM Reference Clock

Этот пункт позволяет определять DRAM Reference Clock для CPU. Обратите внимание на то, что успешность разгона не гарантируется.

▸DRAM Frequency

Этот пункт используется для регулирования частоты DRAM. Обратите внимание на то, что успешность разгона не гарантируется.

▸Adjusted DRAM Frequency

Этот пункт показывает текущую частоту DRAM. Только для чтения.

▸Extreme Memory Profile (X.M.P)

Этот пункт позволяет включить/выключить Intel Extreme Memory Profile (XMP). За дополнительной информацией обращайтесь на официальный вебсайт Intel.

▸DRAM Timing Mode

Определяет будут ли тайминги DRAM контролироваться данными из SPD (Serial Presence Detect) EEPROM на модуле DRAM. При выборе значения [Auto] тайминги DRAM, включая пункты меню, перечисленные ниже, устанавливаются BIOS в соответствии с данными из SPD. Установка значения в [Link] или [Unlink] позволяет вручную регулировать тайминги DRAM доступные в этом меню и переходить в подменю «Advanced DRAM Configuration» («Расширенная конфигурация DRAM»).

▸Advanced DRAM Configuration

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸ Command Rate

Данная настройка определяет скорость выполнения команд DRAM.

▸ tCL

Контролирует время задержки CAS, которое определяет период (в тактах) между получением команды чтения и началом ее выполнения.

▸ tRCD

Позволяет определить время перехода от RAS (строб адреса строки) к CAS (строб адреса столбца). Чем меньше тактов, тем выше скорость работы памяти DRAM.

▸ tRP

Контролирует число циклов, которое может предзаряжать RAS (строб адреса строки). Если RAS не дается достаточно времени для накопления перед обновлением DRAM, данные в DRAM не сохраняются. Этот пункт применим, когда в системе установлена синхронная память DRAM.

▸ tRAS

Определяет время, требуемое RAS (стробу адреса строки) для считывания из ячейки памяти или записи в нее.

▸ tRFC

Этот пункт определяет время, которое RFC затрачивает на чтение и запись в ячейку памяти.

▸ tWR

Определяет минимальную временную задержку между выполнением операции записи и командой предзаряда. Позволяет усилителям считывания восстановить данные в ячейках памяти.

▸ tWTR

Определяет минимальную временную задержку между выполнением операции записи и командой считывания столбца; позволяет системе ввода/вывода сбросить напряжения на усилителях считывания перед выполнением команды считывания.

▸ tRRD

Параметр определяет задержку перехода от активного-к-активному состоянию для разных банков.

▸ tRTP

Временной интервал между командами считывания и предзаряда.

▸ tFAW

Данный параметр используется для настройки синхронизации tFAW (задержка активации четырех окон).

▸ tWCL

Данный параметр используется для синхронизации tWCL (задержка сигнала записи CAS).

▸ tCKE

Данный параметр используется для установки ширины импульса модуля DRAM.

▸ tRTL

Данный параметр используется для установки настроек задержки приема-

передачи.

▸Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Нажмите <Enter> для входа в подменю. Здесь можно изменять тайминг памяти для каждого канала.

▸GT OverClocking

Этот пункт позволяет включить/ выключить разгон видеокарты.

▸GT Ratio

Эта настройка контролирует отношение тактовой частоты видеокарты,чтобы она работает в разных сочетаниях частот.

▸Adjusted GT Frequency

Этот пункт показывает текущую частоту iGPU. Только для чтения.

▸Spread Spectrum

Эта функция снижает помехи EMI (Electromagnetic Interference), генерируемые сглаженными импульсами модуляционного тактового генератора.

Внимание

- *Если у вас нет проблем с помехами, оставьте значение [Disabled] (запрещено) для лучшей стабильности и производительности. Однако, если у вас возникают электромагнитные помехи, выберите Spread Spectrum для их уменьшения.*
- *Чем больше значение Spread Spectrum, тем ниже будет уровень электромагнитных помех, но система станет менее стабильной. Для выбора подходящего значения Spread Spectrum, сверьтесь со значениями уровней электромагнитных помех, установленных законодательством.*
- *Не забудьте запретить использование функции Spread Spectrum, если вы «разгоняете» системную плату. Это необходимо, так как даже небольшой дребезг сигналов тактового генератора может привести к отказу «разогнанного» процессора.*

▸Vdroop Control

Этот пункт используется для выбора режима VDroop control.

▸CPU Core OCP Expander

Этот пункт используется для расширения лимитации Защиты от перегрузки по току (Over Current Protection) CPU. Более высокое значение расширения обозначает более малую защиту CPU. Поэтому пожалуйста, регулируйте напряжение CPU внимательно при необходимости, в противном случае это повредит CPU.

▸CPU Core Engine Speed

Этот пункт позволяет увеличить скорость работы PWM для стабилизирования напряжения CPU Core и минимизирования диапазона волны. Повышение скорости работы PWM приведет к высшей температуре MOSFET. Поэтому пожалуйста убедитесь в том, что система охлаждения хорошо подготовлена для MOSFET прежде чем увеличить значение.

▸CPU Core Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05

Эти пункты используются для регулировки напряжений CPU, памяти, GPU и

чипсета.

▸Current CPU Core Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage

Эти пункты показывают текущее напряжение CPU/ DRAM/ GPU. Только для чтения.

▸Overclocking Profiles

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Укажите имя в этом поле.

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Сохраните текущие настройки разгона для выбранного профиля на ПЗУ.

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

Сохранение/удаление настроек профиля разгона на ПЗУ.

▸OC Profile Save to USB

Сохранение текущих настроек разгона на привод USB.

▸OC Profile Load from USB

Загрузка сохраненных настроек с привода USB.

▸CPU Specifications

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю содержатся все ключевые функции CPU. Эта информация зависит от модели и предназначена только для чтения. Для просмотра этой информации нажмите на [F4].

▸CPU Technology Support

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю отображаются функции, установленные в процессоре. Эти значения нельзя изменять.

▸MEMORY-Z

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю отражены все настройки и параметры синхронизации DIMM. Эта информация зависит от модели и предназначена только для чтения. Для просмотра этой информации нажмите на [F5].

▸DIMM1~4 Memory SPD

Нажмите <Enter> для входа в подменю. Это подменю показывает информацию об установленных модулях памяти.

▸CPU Features

Нажмите <Enter> для входа в подменю.

▸Active Processor Cores

Этот пункт позволяет задать число активных ядер процессора.

▸Limit CPUID Maximum

Данный параметр граничивает допустимую скорость процессора при использовании старых версий ОС.

▸Execute Disable Bit

Может предотвратить определенные виды атак типа «переполнение буфера»,

когда вредоносные программы пытаются исполнить код для уничтожения системы. Рекомендуется не отключать данную опцию.

▸ Intel Virtualization Tech

Улучшает виртуализацию и позволяет системе действовать в качестве нескольких виртуальных систем. Дополнительные сведения см. на официальном веб-сайте Intel.

▸ Intel VT-D Tech

Этот пункт используется для включения/выключения технологии Intel VT-D. Дополнительные сведения см. на официальном веб-сайте Intel.

▸ Power Technology

Данный параметр позволяет установить режим использования технологии Intel Dynamic Power.

▸ C1E Support

Включает систему для снижения энергопотребления при простое CPU. Не все процессоры поддерживают функцию Enhanced Halt (C1E).

▸ OverSpeed Protection

Отслеживает ток, потребляемый ЦП, и энергопотребление; если оно превышает определенный уровень, процессор автоматически уменьшает тактовую частоту. При разгоне эту функцию рекомендуется отключить.

▸ Intel C-State

C-state – состояние управления энергопотреблением, определяющее простои системы и понижающее энергопотребление соответствующим образом.

▸ Package C State limit

Данный параметр позволяет выбрать режим C-state.

▸ Long duration power limit (W)

Данный параметр используется для установки предельной мощности TDP для длительной работы.

▸ Long duration maintained (s)

Данный параметр используется для установки времени обслуживания при установке предельной мощности для длительной работы.

▸ Short duration power limit (W)

В данном поле устанавливается предельная мощность TDP при кратковременной работе.

▸ Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)

Этот пункт позволяет регулировать лимит мощности TDP для первичного/ вторичного plane turbo.

▸ 1/2/3/4-Core Ratio Limit

Эти пункты показывают частотный лимит для CPU ядер 1/2/3/4.

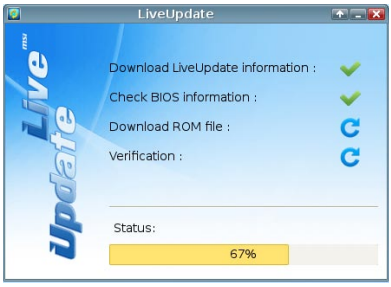
Обновление BIOS с помощью Live Update

В данном разделе рассказывается о том, как обновить BIOS с помощью приложения Live Update, перед входом в операционную систему. При подключении к Интернету Live Update автоматически обновляет BIOS. Для обновления BIOS с помощью приложения Live Update следуйте следующим указаниям:

1. Нажмите на кнопку Live Update в меню BIOS UTILITIES (СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ BIOS). (Требуется предварительная установка Winki).



2. Установите подключение, при необходимости нажав на кнопку настройки .
3. Нажмите на кнопку “Далее” .



4. Live Update автоматически обнаруживает версию BIOS и загружает соответствующий файл.



5. Нажмите на кнопку подтверждения для обновления BIOS.

Внимание

Не обновляйте BIOS, если система работает нормально.

Сведения о программном обеспечении

Установите в привод оптических дисков прилагаемый к системной плате компакт диск «Driver/Utility». Установка запустится автоматически. Выберите драйвер или служебную программу и следуйте инструкциям на экране для завершения установки. Содержимое Disc-диска с драйверами и служебными программами:

- Driver menu (Меню драйверов): На нем содержатся доступные драйверы. Для использования устройства установите нужный драйвер.
- Utility Menu (Служебные программы): Диск позволяет установить имеющееся на нем прикладное программное обеспечение.
- Service base menu (Сервисные программы): С помощью данного меню можно выйти на официальный веб-сайт компании MSI.
- Product info menu (Информация о продукте): Отображается последняя информация по продукту компании MSI.
- Security Menu (Меню Безопасность): Содержит полезную антивирусную программу.

Внимание

Для получения последних версий драйверов и микропрограмм BIOS, позволяющих повысить производительность системы, обращайтесь на официальный веб-сайт компании MSI.

Установка Winki

Для работы с BIOS BROWSER (веб браузер в BIOS) и UTILITIES (СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ) необходима предварительная установка Winki в OS Windows (пакет установки находится на диске с драйверами MSI).

Для установки Winki выполните следующие действия:



1. Включите компьютер и войдите в ОС Windows.
2. Вставьте диск драйверов MSI в оптический привод. Автоматически появляется экран установки.
3. Щелкните на вкладке Driver (Драйвер).
4. Нажмите на кнопку OTHERS (ПРОЧИЕ).
5. Выберите Winki для начала установки.
6. После завершения установки перезагрузите копмьютер.